

SN8P2808

用户参考手册

Version 1.1

SONiX 8 位单片机

SONiX 公司保留对以下所有产品在可靠性，功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。SONiX 不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，SONiX 的产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何 SONiX 产品的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将 SONiX 的产品应用于上述领域，即使这些是由 SONiX 在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接产生的律师费用，并且用户保证 SONiX 及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。

修改记录

版本	日期	说明
VER1.0	2008年3月	初版。
	2008年6月	修改烧录信息章节内容。
VER 1.1	2009年6月	1、增加 SN8P2807Q 烧录引脚表。 2、修改 TC0 绿色模式唤醒功能。

目录

修改记录	2
1 产品简介	6
1.1 功能特性	6
1.2 系统框图	7
1.3 引脚配置	8
1.4 引脚说明	10
1.5 引脚电路结构图	11
2 中央处理器 (CPU)	13
2.1 存储器	13
2.1.1 程序存储器 (ROM)	13
2.1.2 编译选项表 (CODE OPTION)	19
2.1.3 数据存储器 (RAM)	20
2.1.4 系统寄存器	21
2.1.5 LCD RAM	23
2.2 寻址模式	30
2.2.1 立即寻址	30
2.2.2 直接寻址	30
2.2.3 间接寻址	30
2.3 堆栈	31
2.3.1 概述	31
2.3.2 堆栈寄存器	32
2.3.3 堆栈操作	33
3 复位	34
3.1 概述	34
3.2 上电复位	35
3.3 看门狗复位	35
3.4 掉电复位	36
3.4.1 概述	36
3.4.2 系统工作电压	36
3.4.3 掉电复位性能改进	37
3.5 外部复位	39
3.6 外部复位电路	40
3.6.1 RC复位电路	40
3.6.2 二极管及RC复位电路	40
3.6.3 稳压二极管复位电路	41
3.6.4 电压偏置复位电路	41
3.6.5 外部IC复位	42
4 系统时钟	43
4.1 概述	43
4.2 时钟框图	43
4.3 寄存器 OSCM	44
4.4 系统高速时钟	45
4.4.1 外部高速时钟	45
4.5 系统低速时钟	47
4.5.1 晶体/陶瓷型	47
4.5.2 低速RC振荡器	47
4.5.3 外部时钟信号	48
4.5.4 系统时钟测试	48
5 系统工作模式	49
5.1 概述	49
5.2 系统模式切换	50
5.3 唤醒时间	51
5.3.1 概述	51
5.3.2 唤醒时间	51

5.3.3	P1W唤醒控制寄存器	51
6	I/O口	52
6.1	I/O口模式	52
6.2	I/O上拉电阻	54
6.3	I/O口数据寄存器	55
6.4	P2/LCD寄存器	56
7	中断	57
7.1	概述	57
7.2	中断使能寄存器INTEN	58
7.3	中断请求寄存器INTRQ	59
7.4	GIE 全局中断	59
7.5	PUSH, POP处理	60
7.6	INT0 (P0.0) 中断	61
7.7	INT1 (P0.1) 中断	62
7.8	T0 中断	63
7.9	TC0 中断	64
7.10	TC1 中断	65
7.11	ADC中断	66
7.12	多中断操作举例	67
8	定时器	67
8.1	看门狗定时器	68
8.2	定时器T0	69
8.2.1	概述	69
8.2.2	T0M模式寄存器	70
8.2.3	T0C计数寄存器	71
8.2.4	T0 操作流程	71
8.3	定时/计数器TC0	72
8.3.1	概述	72
8.3.2	TC0M模式寄存器	73
8.3.3	TC1X8, TC0X8, TC0GN标志	74
8.3.4	TC0C计数寄存器	75
8.3.5	TC0R自动装载寄存器	76
8.3.6	TC0 时钟频率输出 (蜂鸣器输出)	77
8.3.7	TC0 操作流程	78
8.4	定时/计数器TC1	79
8.4.1	概述	79
8.4.2	TC1M模式寄存器	80
8.4.3	TC1X8 标志	80
8.4.4	TC1C计数寄存器	81
8.4.5	TC1R自动装载寄存器	82
8.4.6	TC1 时钟频率输出 (蜂鸣器输出)	83
8.4.7	TC1 操作流程	84
8.5	PWM0 模式	85
8.5.1	概述	85
8.5.2	TC0IRQ和PWM0 输出占空比	85
8.5.3	PWM0 编程举例	86
8.5.4	PWM0 占空比注意事项	86
8.6	PWM1 模式	87
8.6.1	概述	87
8.6.2	TC1IRQ和PWM占空比	88
8.6.3	PWM编程举例	88
8.6.4	PWM1 占空比注意事项	89
9	4X32 LCD 驱动	90
9.1	概述	90
9.2	LCD寄存器	91
9.3	LCD设置	92
9.4	LCD RAM分配	94
9.5	LCD时间及波形	95

10	8+1 通道ADC.....	97
10.1	概述.....	97
10.2	ADM 寄存器.....	98
10.3	ADR寄存器.....	98
10.4	ADB 寄存器.....	99
10.5	P4CON 寄存器.....	99
10.6	VREFH 寄存器.....	100
10.7	ADC 转换时间.....	100
10.8	ADC操作实例.....	101
10.9	ADC电路.....	103
11	指令表.....	104
12	电气特性.....	105
12.1	极限参数.....	105
12.2	电气特性.....	105
13	开发工具.....	106
13.1	在线仿真器 (ICE).....	106
13.2	OTP WRITER.....	106
13.3	IDE.....	106
13.4	SN8P2808 EV KIT.....	107
13.4.1	PCB说明.....	107
13.4.2	SN8P2808 EV KIT与SN8ICE2K的连接.....	109
13.5	OTP烧录转接板.....	110
13.5.1	SN8P2808 转接板 (LQFP 64 PIN).....	110
13.5.2	与MPIII WRITER的连接.....	110
13.6	OTP烧录信息.....	111
13.6.1	烧录转接板信息.....	111
13.6.2	SN8P2808 烧录引脚信息.....	113
14	封装.....	114
14.1	LQFP 64 PIN.....	114
14.2	LQFP 48 PIN.....	116
14.3	SSOP 48 PIN.....	117
14.4	P-DIP 48 PIN.....	118
15	单片机正印命名规则.....	119
15.1	概述.....	119
15.2	单片机型号说明.....	119
15.3	命名举例.....	119
15.4	日期码规则.....	120

1 产品简介

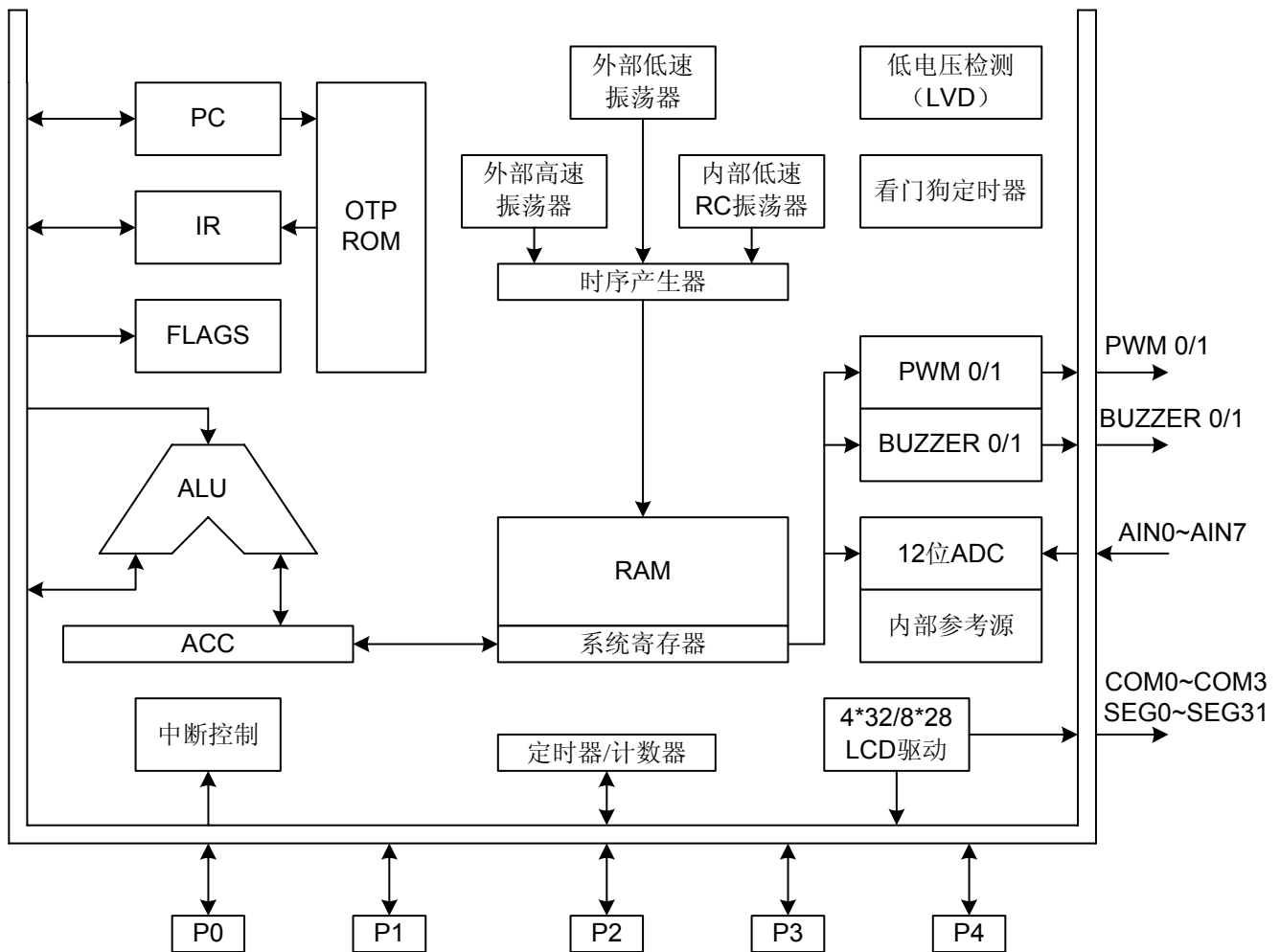
1.1 功能特性

- ◆ **存储器配置**
OTP ROM 空间: 6K * 16 位。
RAM 空间: 256 字节。
- ◆ **4*32 / 8*28 LCD 驱动**
R: 1/3bias 或 1/4 bias。
- ◆ **8 层堆栈缓存器**
- ◆ **I/O 引脚配置**
输入输出双向端口: P0、P1、P2、P4、P5。
和 SEG 引脚共用的输入输出端口: P2。
单向输入引脚: P0.3, 和 RST/VPP 引脚共用。
具有唤醒功能的端口: P0、P1 的电平变化触发。
内置上拉电阻的端口: P0、P1、P2、P4、P5。
外部中断引脚:
P0.0 由 PEDGE 控制。
事件计数器输入引脚:
P0.0, TC0 事件计算器输入引脚。
P0.1, TC1 事件计算器输入引脚。
- ◆ **8 通道 12 为 ADC, 内部参考电压为 2V/3V/4V/VDD**
- ◆ **3 级 LVD**
系统复位, VDD 指示器。
- ◆ **强大的指令系统**
指令周期由编译选项 (CODE OPTION) 控制。
指令的长度为 1 个字。
绝大部分指令只需要一个周期。
指令最多需要 2 个周期。
JMP 和 CALL 指令可寻址整个 ROM 区。
查表指令 MOVC 可寻址整个 ROM 区。
- ◆ **6 个中断源**
4 个内部中断: T0, TC0, TC1, ADC。
2 个外部中断: INT0, INT1。
- ◆ **3 个 8 位定时/计数器**
T0: 基本定时器。
TC0: 自动装载定时/计数器/PWM0/Buzzer 输出。
TC1: 自动装载定时/计数器/PWM1/Buzzer 输出。
- ◆ **来自外部低速时钟的实时时钟 (RTC)**
RTC 的时间为 0.5S。
- ◆ **内置看门狗定时器, 时钟源由内部低速 RC 振荡电路提供 (16KHz @3V, 32KHz @5V)**
- ◆ **双时钟系统**
外部高速时钟: RC 模式高达 10 MHz。
外部高速时钟: 晶振模式高达 16MHz。
外部低速时钟: RC/晶振模式, 32KHz。
- ◆ **工作模式**
普通模式: 高、低速时钟同时工作。
低速模式: 只有 32KHz 低速时钟在工作。
睡眠模式: 高、低速时钟同时停止工作。
绿色模式: 由 T0 周期性的唤醒。
- ◆ **封装形式**
LQFP 48 pins。
SSOP 48 pins。
P-DIP 48 pins。
LQFP 64 pins。

特性比较表

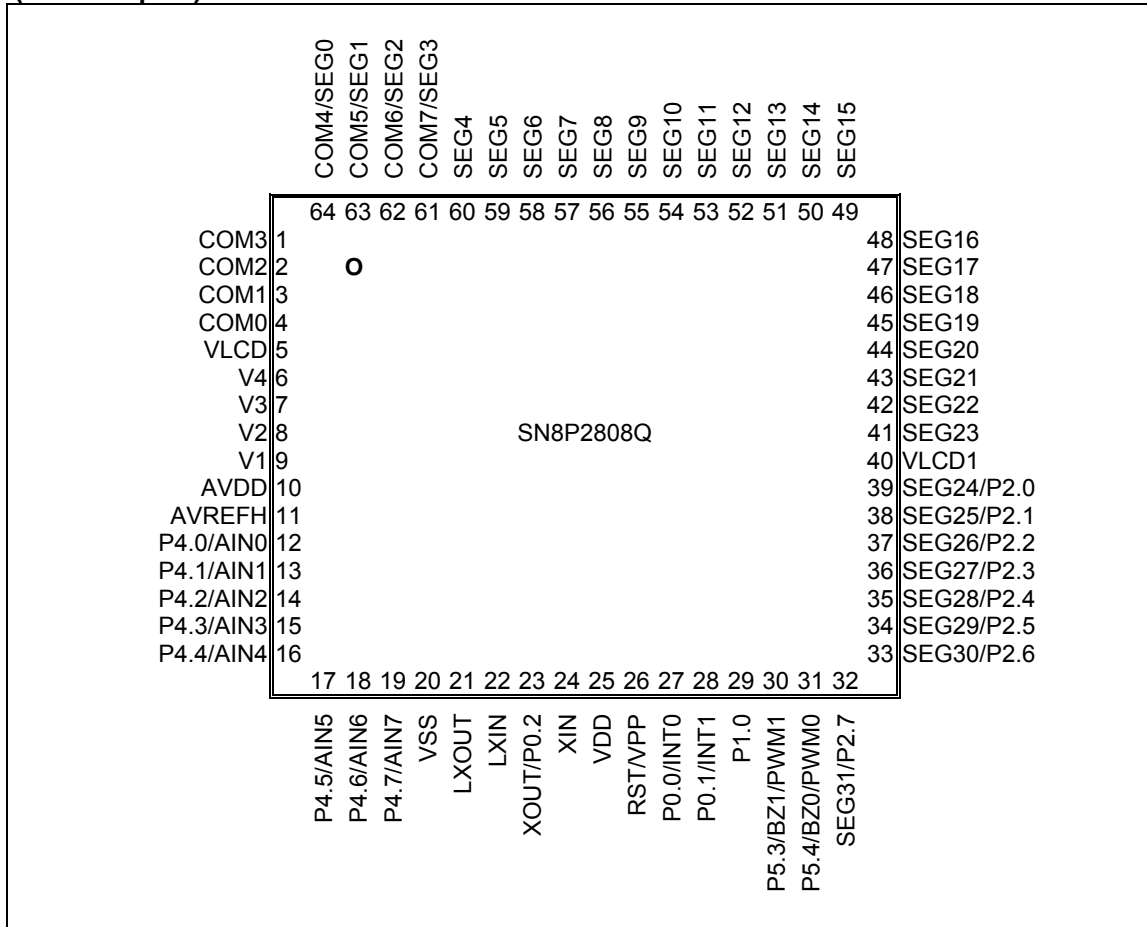
单片机名称	ROM	RAM	堆栈	定时器			I/O	ADC	LCD	PWM		唤醒功能 引脚数目	封装形式
				T0	TC0	TC1				Buzzer			
SN8P2807	6K*16	256	8	Y	Y	Y	21	8	4*16/8*12	2	4	LQFP48	
SN8P2808	6K*16	256	8	Y	Y	Y	21	8	4*32/8*28	2	4	LQFP64	

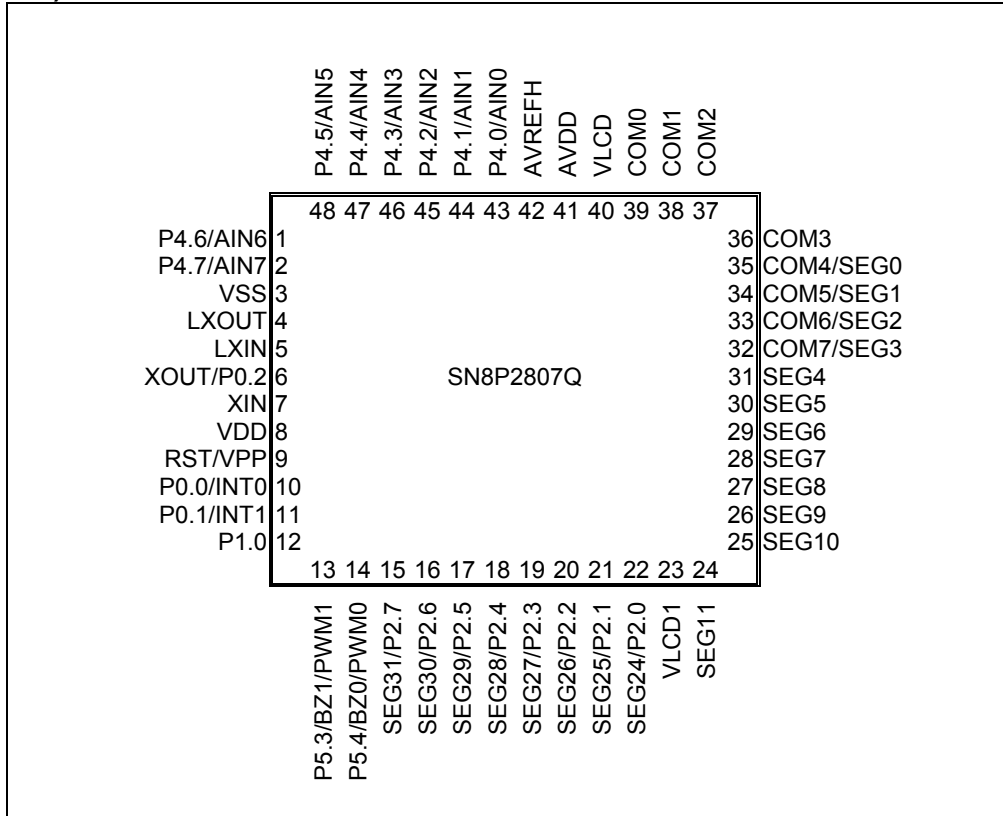
1.2 系统框图



1.3 引脚配置

SN8P2808 (LQFP 64 pins)



SN8P2807 (LQFP48)

SN8P2807(SSOP 48/DIP 48)

P4.0/AIN0	1	U	48	AVREFH
P4.1/AIN1	2		47	AVDD
P4.2/AIN2	3		46	VLCD
P4.3/AIN3	4		45	COM0
P4.4/AIN4	5		44	COM1
P4.5/AIN5	6		43	COM2
P4.6/AIN6	7		42	COM3
P4.7/AIN7	8		41	COM4/SEG0
VSS	9		40	COM5/SEG1
LXOUT	10		39	COM6/SEG2
LXIN	11		38	COM7/SEG3
XOUT/P0.2	12		37	SEG4
XIN	13		36	SEG5
VDD	14		35	SEG6
RST/VPP	15		34	SEG7
P0.0/INT0	16		33	SEG8
P0.1/INT1	17		32	SEG9
P1.0	18		31	SEG10
P5.3/BZ1/PWM1	19		30	SEG11
P5.4/BZ0/PWM0	20		29	VLCD1
SEG31/P2.7	21		28	SEG24/P2.0
SEG30/P2.6	22		27	SEG25/P2.1
SEG29/P2.5	23		26	SEG26/P2.2
SEG28/P2.4	24		25	SEG27/P2.3

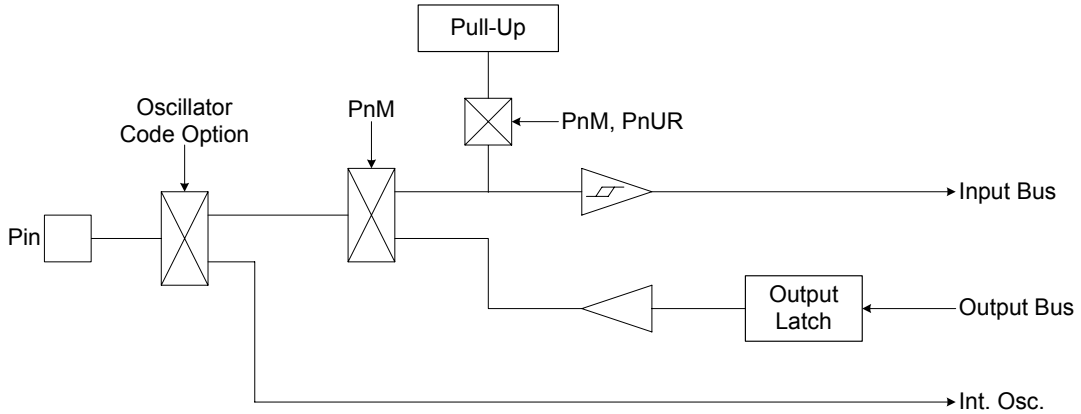
SN8P2807X
SN8P2807P

1.4 引脚说明

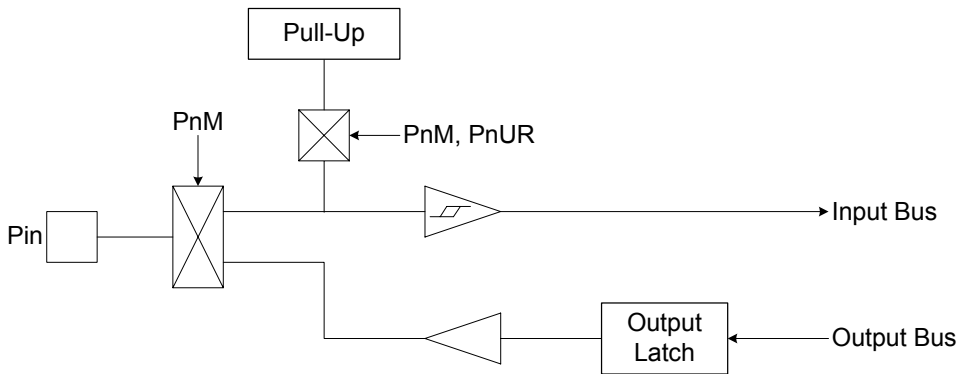
引脚名称	类型	功能说明
VDD, VSS	P	电源输入端。
VLCD	P	LCD 电源输入端。
VLCD1	P	P28~35 的电源端 (SEG24/P2.0~SEG31/P2.7)。 当 P28~35 作为 LCD Segment 时短接 VLCD1 和 VLCD; 当 P28~35 作为普通 I/O 引脚时短接 VLCD1 和 VDD。
V1, V2, V3, V4	P	VLVD 偏置电压, 连接一个外部电阻以调节 VLCD 的电压。
RST/VPP/P0.3	I, P	RST: 系统复位引脚, 施密特触发, 低电平有效, 通常保持高电平。 VPP: OTP 烧录引脚。
XIN	I	振荡信号输入引脚。
XOUT/P0.2	I/O	双向输入/输出引脚, 输入模式时为施密特触发, 内置上拉电阻, 具有唤醒功能。 XOUT: 振荡信号输出引脚。
LXIN	I	外部低速振荡器输入引脚 (32768 的晶振模式或 RC 模式)。
LXOUT	O	外部低速振荡器输出引脚。
P0[1:0]/INT[1:0]	I/O	双向输入/输出引脚, 输入模式时为施密特触发, 内置上拉电阻, 具有唤醒功能。 外部中断触发引脚 (施密特触发)。 TC1/TC0 事件计数器的信号输入引脚。
P1.0	I/O	内置上拉电阻, 具有唤醒功能。
P2[7:0]/SEG24~SEG32	I/O	Segment 引脚: SEG24~32, 与 P2 共用。电源来自 VLCD1。
P4[7:0]	I/O	双向输入输出引脚/内置上拉电阻/ADC 输入通道/输入模式为施密特触发。
P5[3:4]	I/O	双向输入输出引脚/内置上拉电阻/输入模式为施密特触发。 P5.4: PWM0/BZ0, P5.3: PWM1/BZ1。
COM0~COM3	O	LCD 驱动 COM 引脚。
COM4/SEG0~COM7/SEG3	O	LCD 驱动 COM4~7 引脚, 与 SEG0~3 共用。
SEG4~SEG23	O	LCD 驱动 SEG 引脚。

1.5 引脚电路结构图

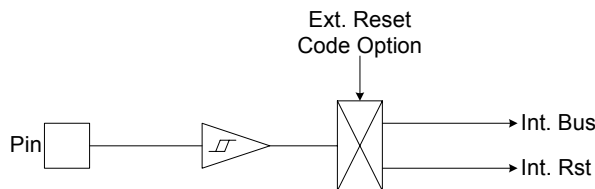
P0.2:



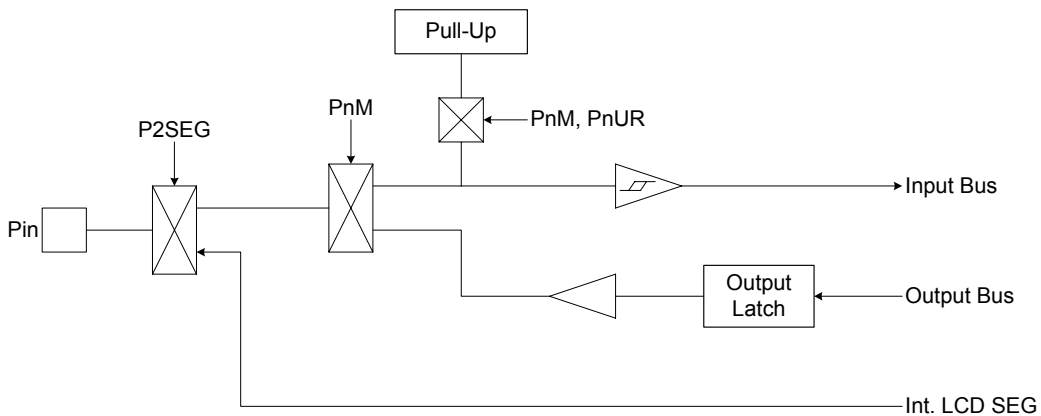
P0.1:



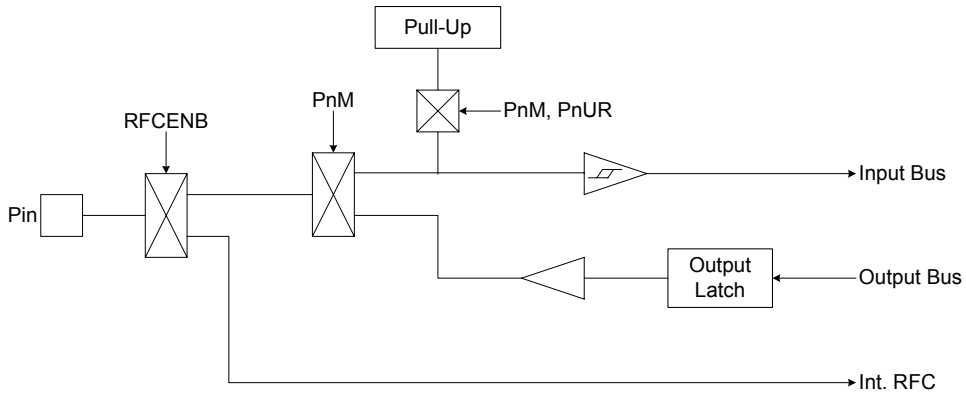
P0.3:



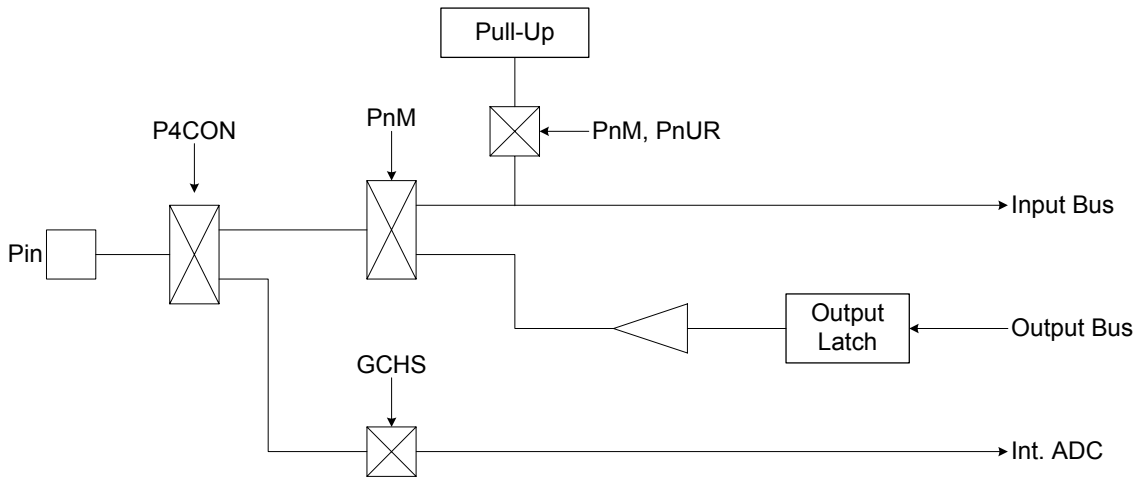
P2:



P5.3/5.4:



P4:

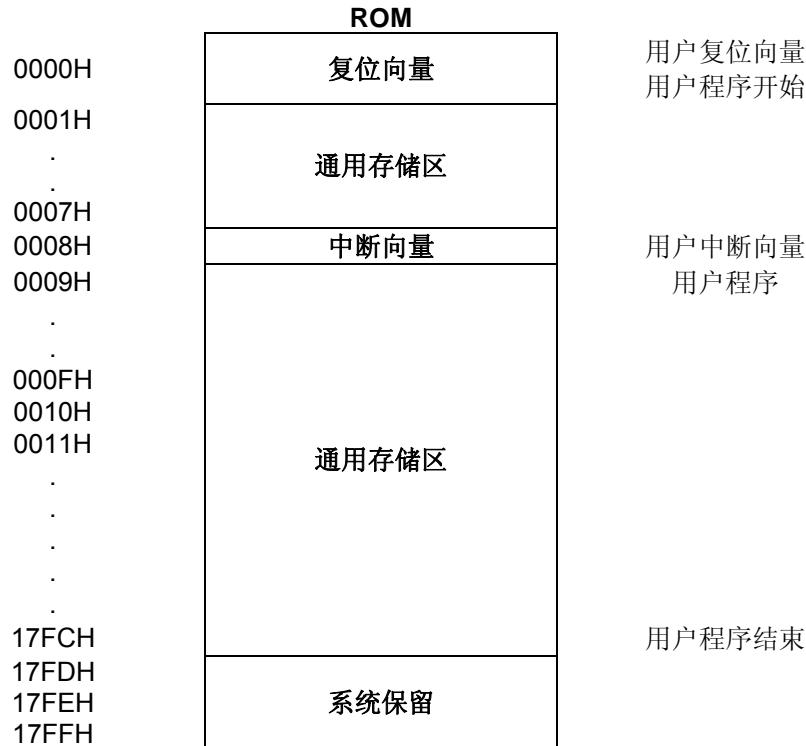


2 中央处理器（CPU）

2.1 存储器

2.1.1 程序存储器（ROM）

☞ ROM: 6K



2.1.1.1 复位向量（0000H）

具有一个字长的系统复位向量（0000H）。

- ☞ 上电复位（NT0=1, NPD=0）；
- ☞ 看门狗复位（NT0=0, NPD=0）；
- ☞ 外部复位（NT0=1, NPD=1）。

发生上述任一种复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也都将恢复为默认值。根据 PFLAG 寄存器中的 NT0 和 NPD 标志位的内容可以判断系统复位方式。下面一段程序演示了如何定义 ROM 中的复位向量。

➤ 例：定义复位向量。

```

ORG      0          ;
JMP      START     ; 跳至用户程序。
...

START:   ORG      10H          ; 用户程序起始地址。
...      ; 用户程序。
...
ENDP     ; 程序结束。

```

2.1.1.2 中断向量 (0008H)

中断向量地址为 0008H。一旦有中断响应，程序计数器 PC 的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到 0008H 开始执行中断服务程序。0008H 处的第一条指令必须是“JMP”或“NOP”。下面的示例程序说明了如何编写中断服务程序。

* 注：“PUSH”，“POP”指令用于存储和恢复 ACC/PFLAG，NT0、NTD 不受影响。PUSH/POP 缓存器是唯一的，且仅有一层。

➤ 例：定义中断向量，中断服务程序紧随 **ORG 8H** 之后。

```
.CODE
    ORG      0
    JMP      START      ; 跳至用户程序。
    ...
    ORG      8H         ; 中断向量。
    PUSH     ; 保存 ACC 和 PFLAG。
    ...
    POP      ; 恢复 ACC 和 PFLAG。
    RETI     ; 中断结束。
START:
    ...
    ; 用户程序开始。
    ...
    ;
    JMP      START      ; 用户程序结束。
    ...
    ENDP           ; 程序结束。
```

➤ 例：定义中断向量，中断程序在用户程序之后。

```
.CODE
    ORG      0
    JMP      START      ; 跳至用户程序。
    ...
    ORG      8H         ; 中断向量。
    JMP      MY_IRQ     ; 跳至中断程序。
START:
    ORG      10H        ; 用户程序开始。
    ...
    JMP      START      ; 用户程序结束。
MY_IRQ:
    ...
    ; 中断程序开始。
    PUSH     ; 保存 ACC 和 PFLAG。
    ...
    POP      ; 恢复 ACC 和 PFLAG。
    RETI     ; 中断程序结束。
    ...
    ENDP           ; 程序结束。
```

* 注：从上面的程序中容易得出 SONiX 的编程规则，有以下几点：

1. 地址 0000H 的“JMP”指令使程序从头开始执行；
2. 地址 0008H 是中断向量；
3. 用户的程序应该是一个循环。

2.1.1.3 查表

在 SONiX 单片机中，对 ROM 区中的数据进行查找，寄存器 Y 指向所找数据地址的中间字节（bit8~bit15），寄存器 Z 指向所找数据地址的低字节（bit0~bit7）。执行完 MOVC 指令后，所查找数据低字节内容被存入 ACC 中，而数据高字节内容被存入 R 寄存器。

➤ 例：查找 ROM 地址为“TABLE1”的值。

```

B0MOV    Y, #TABLE1$M    ; 设置 TABLE1 地址高字节。
B0MOV    Z, #TABLE1$L    ; 设置 TABLE1 地址低字节。
MOVC                                ; 查表，R = 00H，ACC = 35H。

                                ; 查找下一地址。
INCMS    Z
JMP      @F                ; Z 没有溢出。
INCMS    Y                ; Z 溢出（FFH → 00），→ Y=Y+1
NOP
;
;
@@:      MOVC                ; 查表，R = 51H，ACC = 05H。
...
TABLE1:  DW    0035H        ; 定义数据表（16 位）数据。
          DW    5105H
          DW    2012H
          ...

```

* 注：当寄存器 Z 溢出（从 0FFH 变为 00H）时，寄存器 Y 并不会自动加 1。因此，Z 溢出时，Y 必须由程序加 1，下面的宏 INC_YZ 能够对 Y 和 Z 寄存器自动处理。

➤ 例：宏 INC_YZ。

```

INC_YZ    MACRO
          INCMS    Z
          JMP      @F                ; 没有溢出。

          INCMS    Y
          NOP                                ; 没有溢出。
@@:
          ENDM

```

➤ 例：通过“INC_YZ”对上例进行优化。

```

B0MOV    Y, #TABLE1$M    ; 设置 TABLE1 地址中间字节。
B0MOV    Z, #TABLE1$L    ; 设置 TABLE1 地址低字节。
MOVC                                ; 查表，R = 00H，ACC = 35H。

          INC_YZ                ; 查找下一地址数据。
;
;
@@:      MOVC                ; 查表，R = 51H，ACC = 05H。
...
TABLE1:  DW    0035H        ; 定义数据表（16 位）数据。
          DW    5105H
          DW    2012H
          ...

```

下面的程序通过累加器对 Y, Z 寄存器进行处理来实现查表功能, 但需要特别注意进位时的处理。

➤ 例: 由指令 **B0ADD/ADD** 对 Y 和 Z 寄存器加 1。

```

B0MOV    Y, #TABLE1$M    ; 设置 TABLE1 地址中间字节。
B0MOV    Z, #TABLE1$L    ; 设置 TABLE1 地址低字节。

        B0MOV    A, BUF      ; Z = Z + BUF。
        B0ADD    Z, A

        B0BTS1   FC          ; 检查进位标志。
        JMP      GETDATA     ; FC = 0。
        INCMS    Y           ; FC = 1。
        NOP

GETDATA:
        MOV      ;
        MOV      ; 存储数据, 如果 BUF = 0, 数据为 0035H。
        ; 如果 BUF = 1, 数据=5105H。
        ; 如果 BUF = 2, 数据=2012H。

TABLE1:
        ...
        DW      0035H        ; 定义数据表 (16 位) 数据。
        DW      5105H
        DW      2012H
        ...

```


2.1.1.4 跳转表

跳转表能够实现多地址跳转功能。由于 PCL 和 ACC 的值相加即可得到新的 PCL，因此，可以通过对 PCL 加上不同的 ACC 值来实现多地址跳转。ACC 值若为 n，PCL+ACC 即表示当前地址加 n，执行完当前指令后 PCL 值还会自加 1，可参考以下范例。如果 PCL+ACC 后发生溢出，PCH 则自动加 1。由此得到的新的 PC 值再指向跳转指令列表中新的地址。这样，用户就可以通过修改 ACC 的值轻松实现多地址的跳转。

* 注：PCH 只支持 PC 增量运算，而不支持 PC 减量运算。当 PCL+ACC 后如有进位，PCH 的值会自动加 1。PCL-ACC 后若有借位，PCH 的值将保持不变，用户在设计应用时要加以注意。

➤ 例：跳转表。

```

ORG      0100H      ; 跳转表从 ROM 前端开始。

B0ADD    PCL, A      ; PCL = PCL + ACC, PCL 溢出时 PCH 加 1。
JMP      A0POINT    ; ACC = 0, 跳至 A0POINT。
JMP      A1POINT    ; ACC = 1, 跳至 A1POINT。
JMP      A2POINT    ; ACC = 2, 跳至 A2POINT。
JMP      A3POINT    ; ACC = 3, 跳至 A3POINT。

```

SONiX 单片机提供一个宏以保证可靠执行跳转表功能，它会自动检测 ROM 边界并将跳转表移至适当的位置。但采用该宏程序会占用部分 ROM 空间。

➤ 例：如果跳转表跨越 ROM 边界，将引起程序错误。

```

@JMP_A   MACRO      VAL
IF      (($+1) & 0XFF00) != (($+(VAL)) & 0XFF00)
JMP      ($ | 0XFF)
ORG      ($ | 0XFF)
ENDIF
ADD      PCL, A
ENDM

```

* 注：“VAL”为跳转表列表中列表个数。

➤ 例：宏“MACRO3.H”中，“@JMP_A”的应用。

```

B0MOV    A, BUF0    ; “BUF0”从 0 至 4。
@JMP_A   5          ; 列表个数为 5。
JMP      A0POINT    ; ACC = 0, 跳至 A0POINT。
JMP      A1POINT    ; ACC = 1, 跳至 A1POINT。
JMP      A2POINT    ; ACC = 2, 跳至 A2POINT。
JMP      A3POINT    ; ACC = 3, 跳至 A3POINT。
JMP      A4POINT    ; ACC = 4, 跳至 A4POINT。

```

如果跳转表恰好位于 ROM BANK 边界处(00FFH~0100H)，宏指令“@JMP_A”将调整跳转表到适当的位置(0100H)。

➤ 例：“@JMP_A”运用举例

; 编译前
ROM 地址

```

B0MOV    A, BUF0    ; “BUF0”从 0 到 4。
@JMP_A   5          ; 列表个数为 5。
00FDH   JMP      A0POINT    ; ACC = 0, 跳至 A0POINT。
00FEH   JMP      A1POINT    ; ACC = 1, 跳至 A1POINT。
00FFH   JMP      A2POINT    ; ACC = 2, 跳至 A2POINT。
0100H   JMP      A3POINT    ; ACC = 3, 跳至 A3POINT。
0101H   JMP      A4POINT    ; ACC = 4, 跳至 A4POINT。

```

; 编译后
ROM 地址

```

B0MOV    A, BUF0    ; “BUF0”从 0 到 4。
@JMP_A   5          ; 列表个数为 5。
0100H   JMP      A0POINT    ; ACC = 0, 跳至 A0POINT。
0101H   JMP      A1POINT    ; ACC = 1, 跳至 A1POINT。
0102H   JMP      A2POINT    ; ACC = 2, 跳至 A2POINT。
0103H   JMP      A3POINT    ; ACC = 3, 跳至 A3POINT。
0104H   JMP      A4POINT    ; ACC = 4, 跳至 A4POINT。

```

2.1.1.5 CHECKSUM 计算

ROM 区末端位置的几个字限制使用，进行 Checksum 计算时，用户应避免对该单元访问。

➤ 例：示例程序演示了如何对 00H 到用户程序结束进行 Checksum 计算。

```

MOV      A,#END_USER_CODE$L
B0MOV   END_ADDR1, A      ; 用户程序结束地址低位地址存入end_addr1。
MOV      A,#END_USER_CODE$M
B0MOV   END_ADDR2, A      ; 用户程序结束地址中间地址存入end_addr2。
CLR      Y                ; 清 Y。
CLR      Z                ; 清 Z。

@@:
MOV      FC
B0BCLR  FC                ; 清标志位 C。
ADD      DATA1, A        ;
MOV      A, R              ;
ADC      DATA2, A        ;
JMP      END_CHECK        ; 检查 YZ 地址是否为代码的结束地址。

AAA:
INCMS   Z
JMP     @B                ; 若 Z != 00H, 进行下一个计算。
JMP     Y_ADD_1          ; 若 Z = 00H, Y+1。

END_CHECK:
MOV      A, END_ADDR1
CMPRS   A, Z              ; 检查 Z 地址是否为用户程序结束地址低位地址。
JMP     AAA              ; 否, 则进行 Checksum 计算。
MOV      A, END_ADDR2
CMPRS   A, Y              ; 是则检查 Y 的地址是否为用户程序结束地址中间地址。
JMP     AAA              ; 否, 则进行 Checksum 计算。
JMP     CHECKSUM_END     ; 是则 Checksum 计算结束。

Y_ADD_1:
INCMS   Y                ;
NOP
JMP     @B                ; 跳转到 Checksum 计算。

CHECKSUM_END:
...
...

END_USER_CODE:          ; 程序结束。

```

2.1.2 编译选项表 (CODE OPTION)

编译选项	配置项目	功能说明
High_Clk	RC	外部高速时钟振荡器采用廉价的 RC 振荡电路, XOUT (P0.2) 作为普通的 I/O 引脚。
	32K X'tal	外部高速时钟振荡器采用低频、低功耗的晶体/陶瓷振荡器(如 32.768KHz)。
	12M X'tal	外部高速时钟振荡器采用高频晶体/陶瓷振荡器(如 12MHz)。
	4M X'tal	外部高速时钟振荡器采用标准晶体/陶瓷振荡器(如 4MHz)。
Watch_Dog	Always_On	始终开启看门狗定时器, 即使在睡眠模式和绿色模式下也处于开启状态。
	Enable	开启看门狗定时器, 但在睡眠模式和绿色模式下关闭。
	Disable	关闭看门狗定时器。
Fcpu	Fhosc/1	指令周期 = 1 个时钟周期, 在 Fosc/1 的选项时必须关闭杂讯滤波功能。
	Fhosc/2	指令周期 = 2 个时钟周期, 在 Fosc/2 的选项时必须关闭杂讯滤波功能。
	Fhosc/4	指令周期 = 4 个时钟周期。
	Fhosc/8	指令周期 = 8 个时钟周期。
Reset_Pin	Reset	使能外部复位引脚。
	P03	P0.3 为单向输入引脚, 无上拉电阻。
Security	Enable	ROM 代码加密。
	Disable	ROM 代码不加密。
Noise_Filter	Enable	开启杂讯滤波功能, Fcpu = Fosc/4~Fosc/8。
	Disable	禁止杂讯滤波功能, Fcpu = Fosc/1~Fosc/8。
LVD	LVD_L	VDD 低于 2.0V 时, LVD 复位系统。
	LVD_M	VDD 低于 2.0V 时, LVD 复位系统; PFLAG 寄存器的 LVD24 位作为 2.4V 低电压监测器。
	LVD_H	VDD 低于 2.4V 时, LVD 复位系统; PFLAG 寄存器的 LVD36 位作为 3.6V 低电压监测器。

* 注:

1. 在干扰严重的情况下, 建议开启杂讯滤波功能, 并将 Watch_Dog 设置为 "Always_On";
2. 使能 "Noise_Filter", Fcpu 被限制为 Fosc/4 和 Fosc/8;
3. 编译选项 Fcpu 仅针对高速时钟, 在低速模式下 Fcpu = Fosc/1。

2.1.3 数据存储器 (RAM)

RAM: 256 字节

地址		RAM	
BANK 0	000H	通用存储区	Bank0 的 080H~0FFH 是系统寄存器区 (128 字节)。
	“		
	“		
	“		
	“		
	07FH		
	080H	系统寄存器	
“			
“			
“			
0FFH	Bank 0 的结束区		
BANK 1	100H	通用存储区	
	“		
	“		
17FH			
BANK 15	F00H	LCD RAM 区	Bank 15 的 00H~1FH (32 字节) 是 LCD RAM 寄存器。
	“		
	“		
	F1FH		

2.1.4 系统寄存器

2.1.4.1 系统寄存器列表

Bank 0:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8	L	H	R	Z	Y	X	PFLAG	RBANK	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P4CON	VREFH
B	-	ADM	ADB	ADR	-	-	-	-	P0M	-	-	-	-	-	-	PEDGE
C	P1W	P1M	P2M	-	P4M	P5M	-	-	INTRQ	INTEN	OSCM	LCDM	WDTR	TC0R	PCL	PCH
D	P0	P1	P2	-	P4	P5	-	-	T0M	T0C	TC0M	TC0C	TC1M	TC1C	TC1R	STKP
E	P0UR	P1UR	P2UR	-	P4UR	P5UR	@HL	@YZ	-	-	-	-	-	-	-	-
F	STK7L	STK7H	STK6L	STK6H	STK5L	STK5H	STK4L	STK4H	STK3L	STK3H	STK2L	STK2H	STK1L	STK1H	STK0L	STK0H

2.1.4.2 系统寄存器说明

R	= 工作寄存器和 ROM 查表数据缓存器	Y, Z	= 专用寄存器, @YZ 间接寻址寄存器, ROM 寻址寄存器
PFLAG	= ROM 页及特殊标志寄存器	H, L	= 专用寄存器, @HL 间接寻址寄存器
RBANK	= RAM bank 选择寄存器	TC1R	= TC1 自动装载数据缓存器
TC1M	= TC1 模式寄存器	PEDGE	= P0.0 触发方向寄存器
PnM	= Pn 输入/输出模式控制寄存器	P1W	= P1 唤醒功能寄存器
INTRQ	= 中断请求寄存器	INTEN	= 中断使能寄存器
OSCM	= 振荡模式控制寄存器	LCDM	= LCD 模式寄存器
TC0R	= TC0 自动装载数据缓存器	WDTR	= 看门狗定时器清零寄存器
Pn	= Pn 数据缓存器	PCH, PCL	= 程序计数器
TC0M	= TC0 模式寄存器	T0M	= TC0/TC1 加速和 TC0 唤醒功能寄存器
T0C	= T0 计数寄存器	TC0C	= TC0 计数寄存器
PnUR	= Pn 上拉电阻控制寄存器	STKP	= 堆栈指针缓存器
P4CON	= P4 配置控制寄存器	ADM	= ADC 模式寄存器
ADB	= ADC 数据缓存器	ADR	= ADC 精度选择寄存器
STK0~STK7	= 堆栈缓存器	@HL	= 间接寻址寄存器
TC1C	= TC1 计数寄存器	@YZ	= 间接寻址寄存器

2.1.4.3 系统寄存器的位定义

地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	R/W	备注
080H	LBIT7	LBIT6	LBIT5	LBIT4	LBIT3	LBIT2	LBIT1	LBIT0	R/W	L
081H	HBIT7	HBIT6	HBIT5	HBIT4	HBIT3	HBIT2	HBIT1	HBIT0	R/W	H
082H	RBIT7	RBIT6	RBIT5	RBIT4	RBIT3	RBIT2	RBIT1	RBIT0	R/W	R
083H	ZBIT7	ZBIT6	ZBIT5	ZBIT4	ZBIT3	ZBIT2	ZBIT1	ZBIT0	R/W	Z
084H	YBIT7	YBIT6	YBIT5	YBIT4	YBIT3	YBIT2	YBIT1	YBIT0	R/W	Y
085H	XBIT7	XBIT6	XBIT5	XBIT4	XBIT3	XBIT2	XBIT1	XBIT0	R/W	X
086H	NT0	NPD	LVD36	LVD24		C	DC	Z	R/W	PFLAG
087H					RBNKS3	RBNKS2	RBNKS1	RBNKS0	R/W	RBANK
0AEH	P4CON7	P4CON6	P4CON5	P4CON4	P4CON3	P4CON2	P4CON1	P4CON0	W	P4CON
0AFH	EVHENB						VHS1	VHS0	R/W	VREFH
0B1H	ADENB	ADS	EOC	GCHS	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	R/W	ADM 模式寄存器
0B2H	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8	ADB7	ADB6	ADB5	ADB4	R	ADB 数据缓存器
0B3H	-	ADCKS1	ADLEN	ADCKS0	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0	R/W	ADR 寄存器
0B8H						P02M	P01M	P00M	R/W	P0M
0BFH				P00G1	P00G0				R/W	PEDGE
0C0H								P10W	W	P1W
0C1H								P10M	R/W	P1M
0C2H	P27M	P26M	P25M	P24M	P23M	P22M	P21M	P20M	R/W	P2M
0C4H	P47M	P46M	P45M	P44M	P43M	P42M	P41M	P40M	R/W	P4M
0C5H				P54M	P53M				R/W	P5M
0C8H	ADCIRQ	TC1IRQ	TC0IRQ	T0IRQ			P01IRQ	P00IRQ	R/W	INTRQ
0C9H	ADCIEN	TC1IEN	TC0IEN	T0IEN			P01IEN	P00IEN	R/W	INTEN
0CAH				CPUM1	CPUM0	CLKMD	STPHX		R/W	OSCM
0CBH				COMSEL	RCLK	P2SEG	BIAS	LCDENB	R/W	LCDM
0CCH	WDTR7	WDTR6	WDTR5	WDTR4	WDTR3	WDTR2	WDTR1	WDTR0	W	WDTR
0CDH	TC0R7	TC0R6	TC0R5	TC0R4	TC0R3	TC0R2	TC0R1	TC0R0	W	TC0R
0CEH	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0	R/W	PCL
0CFH				PC12	PC11	PC10	PC9	PC8	R/W	PCH
0D0H					P03	P02	P01	P00	R/W	P0
0D1H								P10	R/W	P1
0D2H	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	R/W	P2
0D4H	P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40	R/W	P4
0D5H				P54	P53				R/W	P5
0D8H	T0ENB	T0RATE2	T0RATE1	T0RATE0	TC1X8	TC0X8	TC0GN	T0TB	R/W	T0M
0D9H	T0C7	T0C6	T0C5	T0C4	T0C3	T0C2	T0C1	T0C0	R/W	T0C
0DAH	TC0ENB	TC0rate2	TC0rate1	TC0rate0	TC0CKS	ALOAD0	TC0OUT	PWM0OUT	R/W	TC0M
0DBH	TC0C7	TC0C6	TC0C5	TC0C4	TC0C3	TC0C2	TC0C1	TC0C0	R/W	TC0C
0DCH	TC1ENB	TC1rate2	TC1rate1	TC1rate0	TC1CKS	ALOAD1	TC1OUT	PWM1OUT	R/W	TC1M
0DDH	TC1C7	TC1C6	TC1C5	TC1C4	TC1C3	TC1C2	TC1C1	TC1C0	R/W	TC1C
0DEH	TC1R7	TC1R6	TC1R5	TC1R4	TC1R3	TC1R2	TC1R1	TC1R0	W	TC1R
0DFH	GIE					STKPB2	STKPB1	STKPB0	R/W	STKP
0E0H						P02R	P01R	P00R	W	P0UR
0E1H								P10R	W	P1UR
0E2H	P27R	P26R	P25R	P24R	P23R	P22R	P21R	P20R	W	P2UR
0E4H	P47R	P46R	P45R	P44R	P43R	P42R	P41R	P40R	W	P4UR
0E5H				P54R	P53R				W	P5UR
0E6H	@HL7	@HL6	@HL5	@HL4	@HL3	@HL2	@HL1	@HL0	R/W	@HL
0E7H	@YZ7	@YZ6	@YZ5	@YZ4	@YZ3	@YZ2	@YZ1	@YZ0	R/W	@YZ
0F0H	S7PC7	S7PC6	S7PC5	S7PC4	S7PC3	S7PC2	S7PC1	S7PC0	R/W	STK7L
0F1H				S7PC12	S7PC11	S7PC10	S7PC9	S7PC8	R/W	STK7H
0F2H	S6PC7	S6PC6	S6PC5	S6PC4	S6PC3	S6PC2	S6PC1	S6PC0	R/W	STK6L
0F3H				S6PC12	S6PC11	S6PC10	S6PC9	S6PC8	R/W	STK6H
0F4H	S5PC7	S5PC6	S5PC5	S5PC4	S5PC3	S5PC2	S5PC1	S5PC0	R/W	STK5L
0F5H				S5PC12	S5PC11	S5PC10	S5PC9	S5PC8	R/W	STK5H
0F6H	S4PC7	S4PC6	S4PC5	S4PC4	S4PC3	S4PC2	S4PC1	S4PC0	R/W	STK4L
0F7H				S4PC12	S4PC11	S4PC10	S4PC9	S4PC8	R/W	STK4H
0F8H	S3PC7	S3PC6	S3PC5	S3PC4	S3PC3	S3PC2	S3PC1	S3PC0	R/W	STK3L
0F9H				S3PC12	S3PC11	S3PC10	S3PC9	S3PC8	R/W	STK3H
0FAH	S2PC7	S2PC6	S2PC5	S2PC4	S2PC3	S2PC2	S2PC1	S2PC0	R/W	STK2L
0FBH				S2PC12	S2PC11	S2PC10	S2PC9	S2PC8	R/W	STK2H
0FCH	S1PC7	S1PC6	S1PC5	S1PC4	S1PC3	S1PC2	S1PC1	S1PC0	R/W	STK1L
0FDH				S1PC12	S1PC11	S1PC10	S1PC9	S1PC8	R/W	STK1H
0FEH	S0PC7	S0PC6	S0PC5	S0PC4	S0PC3	S0PC2	S0PC1	S0PC0	R/W	STK0L
0FFH				S0PC12	S0PC11	S0PC10	S0PC9	S0PC8	R/W	STK0H

* 注： 1、所有寄存器名都已在 SN8ASM 编译器中做了宣告；
 2、用户使用SN8ASM编译器对寄存器的位进行操作时，须在该寄存器的位前加“F”；
 3、指令“b0bset”，“b0bclr”，“bset”，“bclr”只能用于可读写的寄存器（R/W）。

2.1.5 LCD RAM

LCD RAM 对应于 Bank 15 中 COM 和 SEG 的各交叉点。当设置为 4 个 COM 时，LCD RAM 寄存器只存放其低半字节（COM0~COM3）；当设置为 8 个 COM 时，LCD RAM 寄存器存放所有的高低字节（COM0~COM8）。

2.1.5.1 LCD RAM 列表

Bank 15:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	LCD RAM AREA															
1																
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.5.2 LCD RAM 的位定义

RAM bank 15 地址与 Common/Segment 位置的关系

RAM	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7
地址	LCD	COM0	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7
00h	SEG0	00h.0	00h.1	00h.2	00h.3	00h.4	00h.5	00h.6	00h.7
01h	SEG1	01h.0	01h.1	01h.2	01h.3	01h.4	01h.5	01h.6	01h.7
02h	SEG2	02h.0	02h.1	02h.2	02h.3	02h.4	02h.5	02h.6	02h.7
03h	SEG3	03h.0	03h.1	03h.2	03h.3	03h.4	03h.5	03h.6	03h.7
.
.
.
0Ch	SEG12	0Ch.0	0Ch.1	0Ch.2	0Ch.3	0Ch.4	0Ch.5	0Ch.6	0Ch.7
0Dh	SEG13	0Dh.0	0Dh.1	0Dh.2	0Dh.3	0Dh.4	0Dh.5	0Dh.6	0Dh.7
0Eh	SEG14	0Eh.0	0Eh.1	0Eh.2	0Eh.3	0Eh.4	0Eh.5	0Eh.6	0Eh.7
0Fh	SEG15	0Fh.0	0Fh.1	0Fh.2	0Fh.3	0Fh.4	0Fh.5	0Fh.6	0Fh.7
10h	SEG16	10h.0	10h.1	10h.2	10h.3	10h.4	10h.5	10h.6	10h.7
.
.
.
1Bh	SEG27	1Bh.0	1Bh.1	1Bh.2	1Bh.3	1Bh.4	1Bh.5	1Bh.6	1Bh.7
1Ch	SEG28	1Ch.0	1Ch.1	1Ch.2	1Ch.3	1Ch.4	1Ch.5	1Ch.6	1Ch.7
1Dh	SEG29	1Dh.0	1Dh.1	1Dh.2	1Dh.3	1Dh.4	1Dh.5	1Dh.6	1Dh.7
1Eh	SEG30	1Eh.0	1Eh.1	1Eh.2	1Eh.3	1Eh.4	1Eh.5	1Eh.6	1Eh.7
1Fh	SEG31	1Fh.0	1Fh.1	1Fh.2	1Fh.3	1Fh.4	1Fh.5	1Fh.6	1Fh.7

2.1.5.3 累加器

8 位数据寄存器 ACC 用来执行 ALU 与数据存储器之间数据的传送操作。如果操作结果为零 (Z) 或有进位产生 (C 或 DC)，程序状态寄存器 PFLAG 中相应位会发生变化。

ACC 并不在 RAM 中，因此在立即寻址模式中不能用 “B0MOV” 指令对其进行读写。

➤ **例：读/写 ACC。**

; 数据写入 ACC。

```
MOV      A, #0FH
```

; 读取 ACC 中的数据并存入 BUF。

```
MOV      BUF, A
B0MOV    BUF, A
```

; BUF 中的数据写入 ACC。

```
MOV      A, BUF
B0MOV    A, BUF
```

系统执行中断操作时，ACC 和 PFLAG 中的数据不会自动存储，用户需通过程序将中断入口处的 ACC 和 PFLAG 中的数据送入存储器进行保存。可通过 “PUSH” 和 “POP” 指令对 ACC 和 PFLAG 等系统寄存器进行存储及恢复。

➤ **例：ACC 和工作寄存器中断保护操作。**

INT_SERVICE:

```
PUSH                                ; 保存 PFLAG 和 ACC。
```

```
...
```

```
...
```

```
POP                                  ; 恢复 ACC 和 PFLAG。
```

```
RETI                                 ; 退出中断。
```


2.1.5.4 程序状态寄存器 PFLAG

寄存器 PFLAG 中包含 ALU 运算状态信息、系统复位状态信息和 LVD 检测信息，其中，位 NT0 和 NPD 显示系统复位状态信息，包括上电复位、LVD 复位、外部复位和看门狗复位；位 C、DC 和 Z 显示 ALU 的运算信息。位 LVD24 和 LVD36 显示了单片机供电电压状况。

086H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	NT0	NPD	LVD36	LVD24	-	C	DC	Z
读/写	R/W	R/W	R	R	-	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	0	0	-	0	0	0

Bit [7:6] **NT0, NPD**: 复位状态标志。

NT0	NPD	复位状态
0	0	看门狗复位
0	1	保留
1	0	LVD 复位
1	1	外部复位

Bit 5 **LVD36**: 3.6V LVD 工作电压标志，LVD 编译选项为 LVD_H 时有效。

0 = 系统工作电压 VDD 超过 3.6V，低电压检测器没有工作；

1 = 系统工作电压 VDD 低于 3.6V，说明此时低电压检测器已处于监控状态。

Bit 4 **LVD24**: 2.4V LVD 工作电压标志，LVD 编译选项为 LVD_M 时有效。

0 = 系统工作电压 VDD 超过 2.4V，低电压检测器没有工作；

1 = 系统工作电压 VDD 低于 2.4V，说明此时低电压检测器已处于监控状态。

Bit 2 **C**: 进位标志。

1 = 加法运算后有进位、减法运算没有借位发生或移位后移出逻辑“1”或比较运算的结果 ≥ 0 ；

0 = 加法运算后没有进位、减法运算有借位发生或移位后移出逻辑“0”或比较运算的结果 < 0 。

Bit 1 **DC**: 辅助进位标志。

1 = 加法运算时低四位有进位，或减法运算后没有向高四位借位；

0 = 加法运算时低四位没有进位，或减法运算后有向高四位借位。

Bit 0 **Z**: 零标志。

1 = 算术/逻辑/分支运算的结果为零；

0 = 算术/逻辑/分支运算的结果非零。

* 注：关于标志位 C、DC 和 Z 的更多信息请参阅指令集相关内容。

2.1.5.5 程序计数器

程序计数器 PC 是一个 13 位二进制程序地址寄存器，分高 5 位和低 8 位。专门用来存放下一条需要执行指令的内存地址。通常，程序计数器会随程序中指令的执行自动增加。

若程序执行 CALL 和 JMP 指令时，PC 指向特定的地址。

	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PC	-	-	-	PC12	PC11	PC10	PC9	PC8	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PCH								PCL							

☞ 单地址跳转

在 SONiX 单片机里面，有 9 条指令 (CMPRS、INCS、INCMS、DECS、DECMS、BTS0、BTS1、B0BTS0 和 B0BTS1) 可完成单地址跳转功能。如果这些指令执行结果为真，那么 PC 值加 2 以跳过下一条指令。

如果位测试为真，PC 加 2。

```
B0BTS1    FC                ; 若 Carry_flag = 1 则跳过下一条指令。
JMP      C0STEP          ; 否则执行 C0STEP。
```

...

...

C0STEP: NOP

```
B0MOV    A, BUF0          ; BUF0 送入 ACC。
B0BTS0   FZ                ; Zero flag = 0 则跳过下一条指令。
JMP      C1STEP          ; 否则执行 C1STEP。
```

...

...

C1STEP: NOP

如果 ACC 等于指定的立即数则 PC 值加 2，跳过下一条指令。

```
CMPRS    A, #12H          ; 若 ACC = 12H，则跳过下一条指令。
JMP      C0STEP          ; 否则跳至 C0STEP。
```

...

...

C0STEP: NOP

执行加 1 指令后，结果为零时，PC 的值加 2，跳过下一条指令。

INCS:

```
INCS     BUF0
JMP     C0STEP
```

...

C0STEP: NOP

INCMS:

```
INCMS    BUF0
JMP     C0STEP
```

...

C0STEP: NOP

执行减 1 指令后，结果为零时，PC 的值加 2，跳过下一条指令。

DECS:

```
DECS     BUF0
JMP     C0STEP
```

...

C0STEP: NOP

DECMS:

```
DECMS    BUF0
JMP     C0STEP
```

...

C0STEP: NOP

☞ 多地址跳转

执行 JMP 或 ADD M,A (M=PCL) 指令可实现多地址跳转。执行 ADD M, A、ADC M, A 或 B0ADD M, A 后, 若 PCL 溢出, PCH 会自动进位。对于跳转表及其它应用, 用户可以通过上述 3 条指令计算 PC 的值而无需担心 PCL 溢出的问题。

* 注: PCH 仅支持 PC 的递增运算而不支持递减运算。当 PCL+ACC 执行完 PCL 有进位时, PCH 会自动加 1; 但执行 PCL-ACC 有借位发生, PCH 的值会保持不变。

➤ 例: PC = 0323H (PCH = 03H, PCL = 23H)。

; PC = 0323H

```
MOV      A, #28H
B0MOV    PCL, A      ; 跳到地址 0328H。
...
```

; PC = 0328H

```
MOV      A, #00H
B0MOV    PCL, A      ; 跳到地址 0300H。
...
```

➤ 例: PC = 0323H (PCH = 03H, PCL = 23H)。

; PC = 0323H

```
B0ADD    PCL, A      ; PCL = PCL + ACC, PCH 的值不变。
JMP      A0POINT    ; ACC = 0, 跳到 A0POINT。
JMP      A1POINT    ; ACC = 1, 跳到 A1POINT。
JMP      A2POINT    ; ACC = 2, 跳到 A2POINT。
JMP      A3POINT    ; ACC = 3, 跳到 A3POINT。
...
```

2.1.5.6 H, L 寄存器

寄存器 H 和 L 都是 8 位寄存器，主要有以下两个功能：

- 通用工作寄存器；
- RAM 数据寻址指针 @HL。

081H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
H	HBIT7	HBIT6	HBIT5	HBIT4	HBIT3	HBIT2	HBIT1	HBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

080H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
L	LBIT7	LBIT6	LBIT5	LBIT4	LBIT3	LBIT2	LBIT1	LBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

➤ 例：用 H、L 作为数据指针，访问 bank0 中 020H 处的内容。

```
B0MOV    H, #00H
B0MOV    L, #20H
B0MOV    A, @HL
```

➤ 例：对 bank 0 中的数据进行清零处理。

```
CLR      H           ; H = 0, 指向 bank 0。
B0MOV    L, #7FH    ; L = 7FH。
```

CLR_HL_BUF:

```
CLR      @HL        ; @HL 清零。
DECMS   L           ; L - 1, 如果 L = 0, 程序结束。
JMP     CLR_HL_BUF
```

END_CLR: CLR @HL

```
...
...
```

2.1.5.7 X 寄存器

8 位寄存器 X 寄存器主要有以下两个功能：

- 通用工作寄存器；
- 查表时为 ROM 的数据指针。

085H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
X	XBIT7	XBIT6	XBIT5	XBIT4	XBIT3	XBIT2	XBIT1	XBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

* 注：关于 X 寄存器的查表应用请参阅“查表”章节。

2.1.5.8 Y, Z 寄存器

寄存器 Y 和 Z 都是 8 位缓存器，主要用途如下：

- 普通工作寄存器；
- RAM 数据寻址指针 @YZ；
- 配合指令 MOVC 对 ROM 数据进行查表。

084H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Y	YBIT7	YBIT6	YBIT5	YBIT4	YBIT3	YBIT2	YBIT1	YBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

083H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Z	ZBIT7	ZBIT6	ZBIT5	ZBIT4	ZBIT3	ZBIT2	ZBIT1	ZBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

➤ 例：用 Y、Z 作为数据指针，访问 bank0 中 025H 处的内容。

```
B0MOV    Y, #00H      ; Y 指向 RAM bank 0。
B0MOV    Z, #25H      ; Z 指向 25H。
B0MOV    A, @YZ       ; 数据送入 ACC。
```

➤ 例：利用数据指针 @YZ 对 RAM 数据清零。

```
B0MOV    Y, #0        ; Y = 0, 指向 bank 0。
B0MOV    Z, #7FH      ; Z = 7FH, RAM 区的最后单元。
```

CLR_YZ_BUF:

```
CLR      @YZ          ; @YZ 清零。
```

```
DECMS   Z            ;
JMP     CLR_YZ_BUF   ; 不为零。
```

```
CLR      @YZ
```

END_CLR:

```
...
```

2.1.5.9 R 寄存器

8 位缓存器 R 主要有以下两个功能：

- 作为工作寄存器使用；
- 存储执行查表指令后的高字节数据。（执行 MOVC 指令，指定 ROM 单元的高字节数据会被存入 R 寄存器而低字节数据则存入 ACC。）

082H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R	RBIT7	RBIT6	RBIT5	RBIT4	RBIT3	RBIT2	RBIT1	RBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2 寻址模式

2.2.1 立即寻址

将立即数直接送入 ACC 或指定的 RAM 单元。

- 例：立即数 12H 送入 ACC。
MOV A, #12H
- 例：立即数 12H 送入寄存器 R。
B0MOV R, #12H

* 注：立即寻址模式中，指定的 RAM 单元必须是 80H~87H 的工作寄存器。

2.2.2 直接寻址

通过 ACC 对 RAM 单元数据进行操作。

- 例：地址 12H 处的内容送入 ACC。
B0MOV A, 12H
- 例：ACC 中数据写入 RAM 中 12H 单元。
B0MOV 12H, A

2.2.3 间接寻址

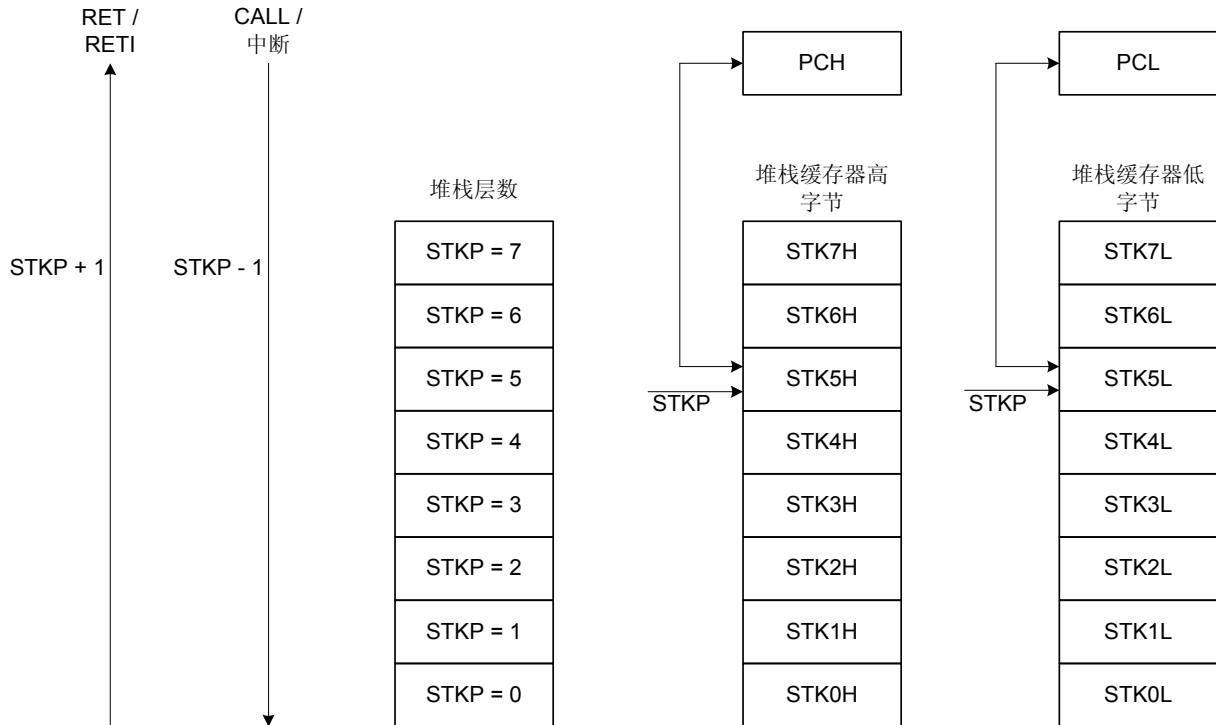
通过数据指针（H/L、Y/Z）对数据存储单元进行读写。

- 例：通过指针@HL 间接寻址。
B0MOV H, #0 ; 清“H”以寻址 RAM bank 0。
B0MOV L, #12H ; 设定寄存器地址。
B0MOV A, @HL
- 例：通过指针@YZ 间接寻址。
B0MOV Y, #0 ; 清“Y”以寻址 RAM bank 0。
B0MOV Z, #12H ; 设定寄存器地址。
B0MOV A, @YZ

2.3 堆栈

2.3.1 概述

SN8P2800 系列的堆栈缓存器共 8 层，程序进入中断或执行 CALL 指令时，用于存储程序计数器 PC 的值。寄存器 STKP 为堆栈指针，指向堆栈缓存器顶层，STKnH 和 STKnL 分别是各堆栈缓存器高、低字节。



2.3.2 堆栈寄存器

堆栈指针 STKP 是一个 3 位寄存器，存放被访问的堆栈单元地址，13 位数据存储器 STKnH 和 STKnL 用于暂存堆栈数据。以上寄存器都位于 bank 0。

使用入栈指令 PUSH 和出栈指令 POP 可对堆栈缓存器进行操作。堆栈操作遵循后进先出（LIFO）的原则，入栈时堆栈指针 STKP 的值减 1，出栈时 STKP 的值加 1，这样，STKP 总是指向堆栈缓存器顶层单元。

系统进入中断或执行 CALL 指令之前，程序计数器 PC 的值被存入堆栈缓存器中进行入栈保护

0DFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKP	GIE	-	-	-	-	STKPB2	STKPB1	STKPB0
读/写	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	-	-	-	1	1	1

Bit[2:0] **STKPBn**: 堆栈指针(n = 0 ~ 2)。

Bit 7 **GIE**: 全局中断控制位。

0 = 禁止;

1 = 使能。

➤ 例：系统复位时，堆栈指针寄存器内容为默认值，但强烈建议在程序初始部分重新设定，如下面所示：

```
MOV      A, #00000111B
B0MOV   STKP, A
```

0F0H~0FFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKnH	-	-	-	SnPC12	SnPC11	SnPC10	SnPC9	SnPC8
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

0F0H~0FFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKnL	SnPC7	SnPC6	SnPC5	SnPC4	SnPC3	SnPC2	SnPC1	SnPC0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

STKn = STKnH, STKnL (n = 7 ~ 0)。

2.3.3 堆栈操作

执行程序调用指令 CALL 和响应中断服务时，堆栈指针 STKP 的值减 1，指针指向下一个堆栈缓存器。同时，对程序计数器 PC 的内容进行入栈保存。

堆栈层数	STKP			堆栈缓存器		说明
	STKPB2	STKPB1	STKPB0	高字节	低字节	
0	1	1	1	Free	Free	-
1	1	1	0	STK0H	STK0L	-
2	1	0	1	STK1H	STK1L	-
3	1	0	0	STK2H	STK2L	-
4	0	1	1	STK3H	STK3L	-
5	0	1	0	STK4H	STK4L	-
6	0	0	1	STK5H	STK5L	-
7	0	0	0	STK6H	STK6L	-
8	1	1	1	STK7H	STK7L	-
> 8	1	1	0	-	-	堆栈溢出，错误

对应每个入栈操作，都有一个出栈操作来恢复程序计数器PC的值。RETI指令用于中断服务程序中，RET用于子程序调用。出栈时，STKP加1并指向下一个空闲堆栈缓存器。堆栈恢复操作如下表所示：

堆栈层数	STKP			堆栈缓存器		说明
	STKPB2	STKPB1	STKPB0	高字节	低字节	
8	1	1	1	STK7H	STK7L	-
7	0	0	0	STK6H	STK6L	-
6	0	0	1	STK5H	STK5L	-
5	0	1	0	STK4H	STK4L	-
4	0	1	1	STK3H	STK3L	-
3	1	0	0	STK2H	STK2L	-
2	1	0	1	STK1H	STK1L	-
1	1	1	0	STK0H	STK0L	-
0	1	1	1	Free	Free	-

3 复位

3.1 概述

SN8P2808 有以下几种复位方式：

- 上电复位；
- 看门狗复位；
- 掉电复位；
- 外部复位（仅在外复位引脚处于使能状态）。

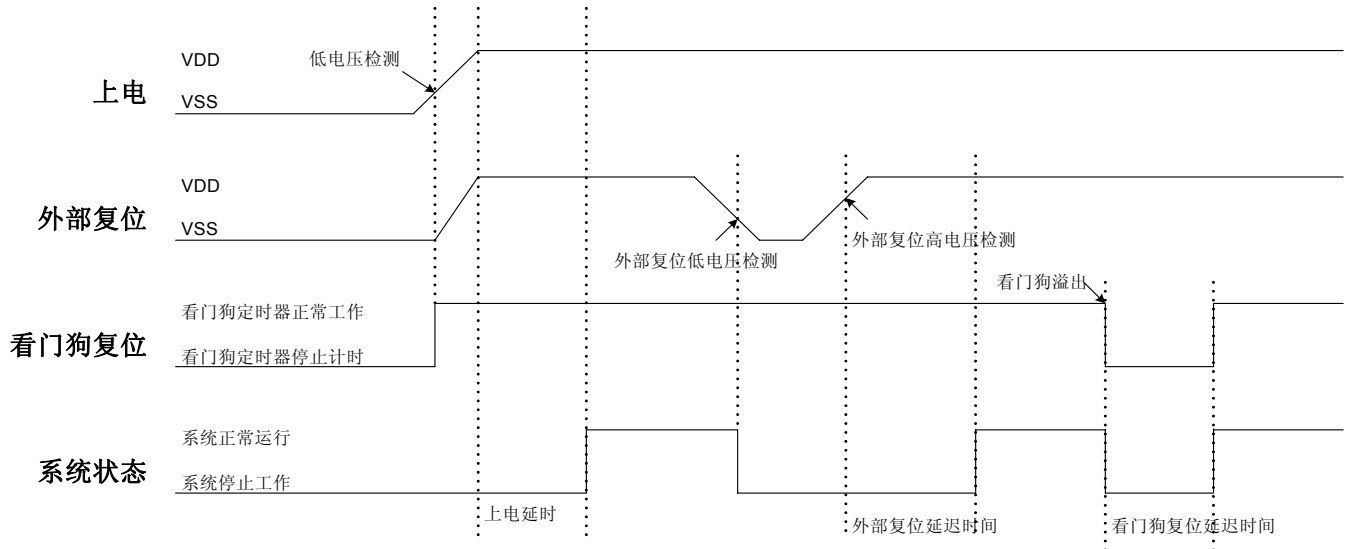
上述任一种复位发生时，所有的系统寄存器恢复默认状态，程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零。复位结束后，系统从向量 0000H 处重新开始运行。PFLAG 寄存器的 NT0 和 NPD 两个标志位能够给出系统复位状态的信息。用户可以编程控制 NT0 和 NPD，从而控制系统的运行路径。

086H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	NT0	NPD	LVD36	LVD24	-	C	DC	Z
读/写	R/W	R/W	R	R	-	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	0	0	-	0	0	0

Bit [7:6] **NT0, NPD**: 复位状态标志。

NT0	NPD	复位情况	说明
0	0	看门狗复位	看门狗溢出
0	1	保留	-
1	0	上电及 LVD 复位	电源电压低于 LVD 检测值
1	1	外部复位	外部复位引脚检测到低电平

任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。对于不同类型的振荡器，完成复位所需要的时间也不同。因此，VDD 的上升速度和不同晶振的起振时间都不固定。RC 振荡器的起振时间最短，晶体振荡器的起振时间则较长。在用户终端使用的过程中，应注意考虑主机对上电复位时间的要求。



3.2 上电复位

上电复位与 LVD 操作密切相关。系统上电的过程呈逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常电平值。下面给出上电复位的正常时序：

- **上电：**系统检测到电源电压上升并等待其稳定；
- **外部复位（仅限于外部复位引脚使能状态）：**系统检测外部复位引脚状态。如果不为高电平，系统保持复位状态直到外部复位引脚释放；
- **系统初始化：**所有的系统寄存器被置为初始值；
- **振荡器开始工作：**振荡器开始提供系统时钟；
- **执行程序：**上电结束，程序开始运行。

3.3 看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序将看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，看门狗定时器溢出，此时系统复位。看门狗复位后，系统重启进入正常状态。看门狗复位的时序如下：

- **看门狗定时器状态：**系统检测看门狗定时器是否溢出，若溢出，则系统复位；
- **系统初始化：**所有的系统寄存器被置为默认状态；
- **振荡器开始工作：**振荡器开始提供系统时钟；
- **执行程序：**上电结束，程序开始运行。

看门狗定时器应用注意事项：

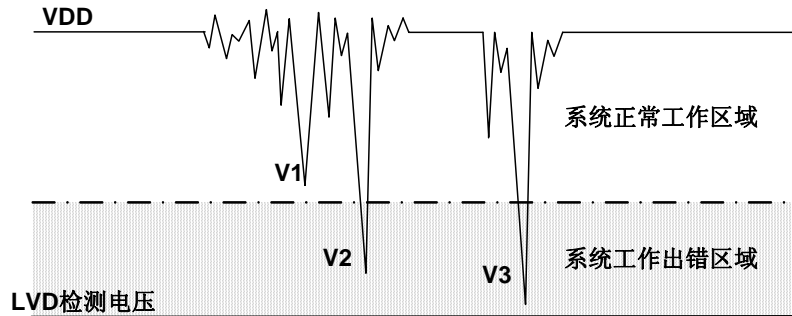
- 对看门狗清零之前，检查 I/O 口的状态和 RAM 的内容可增强程序的可靠性；
- 不能在中断中对看门狗清零，否则无法侦测到主程序跑飞的状况；
- 程序中应该只在主程序中有一次清看门狗的动作，这种架构能够最大限度的发挥看门狗的保护功能。

* 注：关于看门狗定时器的详细内容，请参阅“看门狗定时器”有关章节。

3.4 掉电复位

3.4.1 概述

掉电复位针对外部因素引起的系统电压跌落情形（例如，干扰或外部负载的变化），掉电复位可能会引起系统工作状态不正常或程序执行错误。



掉电复位示意图

电压跌落可能会进入系统死区。系统死区意味着电源不能满足系统的最小工作电压要求。上图是一个典型的掉电复位示意图。图中，VDD受到严重的干扰，电压值降的非常低。虚线以上区域系统正常工作，在虚线以下的区域内，系统进入未知的工作状态，这个区域称作死区。当VDD跌至V1时，系统仍处于正常状态；当VDD跌至V2和V3时，系统进入死区，则容易导致出错。以下情况系统可能进入死区：

DC 运用中：

DC运用中一般都采用电池供电，当电池电压过低或单片机驱动负载时，系统电压可能跌落并进入死区。这时，电源不会进一步下降到LVD检测电压，因此系统维持在死区。

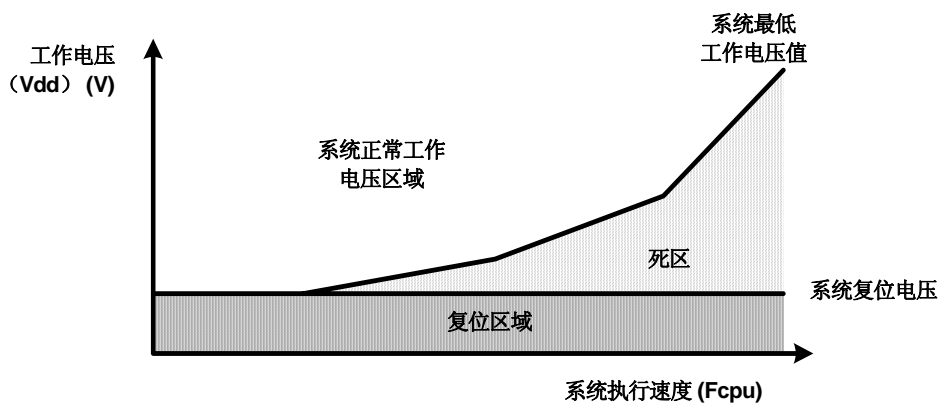
AC 运用中：

系统采用AC供电时，DC电压值受AC电源中的噪声影响。当外部负载过高，如驱动马达时，负载动作产生的干扰也影响到DC电源。VDD若由于受到干扰而跌落至最低工作电压以下时，则系统将有可能进入不稳定工作状态。

在AC运用中，系统上、下电时间都较长。其中，上电时序保护使得系统正常上电，但下电过程却和DC运用中情形类似，AC电源关断后，VDD电压在缓慢下降的过程中易进入死区。

3.4.2 系统工作电压

为了改善系统掉电复位的性能，首先必须明确系统具有的最低工作电压值。系统最低工作电压与系统执行速度有关，不同的执行速度下最低工作电压值也不同。



系统工作电压与执行速度关系图

如上图所示，系统正常工作电压区域一般高于系统复位电压，同时复位电压由低电压检测（LVD）电平决定。当系统执行速度提高时，系统最低工作电压也相应提高，但由于系统复位电压是固定的，因此在系统最低工作电压与系统复位电压之间就会出现一个电压区域，系统不能正常工作，也不会复位，这个区域即为死区。

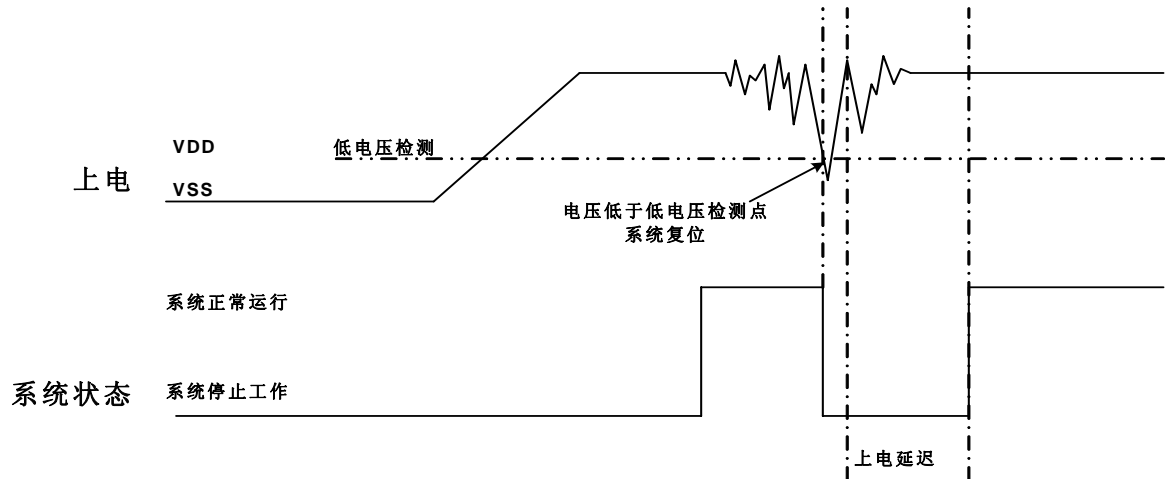
3.4.3 掉电复位性能改进

如何改善系统掉电复位性能，有以下几点建议：

- LVD 复位；
- 看门狗复位；
- 降低系统工作速度；
- 采用外部复位电路（稳压二极管复位电路，电压偏移复位电路，外部 IC 复位）。

* 注：“稳压二极管复位电路”、“电压偏移复位电路”和“外部 IC 复位”能够完全避免掉电复位出错。

LVD 复位：



低电压检测（LVD）是 SONiX 8 位单片机内置的掉电复位保护装置，当 VDD 跌落并低于 LVD 检测电压值时，LVD 被触发，系统复位。不同的单片机有不同的 LVD 检测电平，LVD 检测电平值仅为一个电压点，并不能覆盖所有死区范围。因此采用 LVD 依赖于系统要求和环境状况。电源变化较大时，LVD 能够起到保护作用，如果电源变化触发 LVD，系统工作仍出错，则 LVD 就不能起到保护作用，就需要采用其它复位方法。

LVD 设计为三层结构（2.0V/2.4V/3.6V），由 LVD 编译选项控制。对于上电复位和掉电复位，2.0V LVD 始终处于使能状态；2.4V LVD 具有 LVD 复位功能，并能通过标志位显示 VDD 状态；3.6V LVD 具有标记功能，可显示 VDD 的工作状态。LVD 标志功能只是一个低电压检测装置，标志位 LVD24 和 LVD36 给出 VDD 的电压情况。对于低电压检测应用，只需查看 LVD24 和 LVD36 的状态即可检测电池状况。

086H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	NT0	NPD	LVD36	LVD24	-	C	DC	Z
读/写	R/W	R/W	R	R	-	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	0	0	-	0	0	0

Bit 5 **LVD36**: 3.6V LVD 工作电压标志，LVD 编译选项为 LVD_H 时有效。
 0 = 系统工作电压 VDD 超过 3.6V，低电压检测器没有工作；
 1 = 系统工作电压 VDD 低于 3.6V，说明此时低电压检测器已处于监控状态。

Bit 4 **LVD24**: 2.4V LVD 工作电压标志，LVD 编译选项为 LVD_M 时有效。
 0 = 系统工作电压 VDD 超过 2.4V，低电压检测器没有工作；
 1 = 系统工作电压 VDD 低于 2.4V，说明此时低电压检测器已处于监控状态。

LVD	LVD 编译选项		
	LVD_L	LVD_M	LVD_H
2.0V 复位	有效	有效	有效
2.4V 标志	-	有效	-
2.4V 复位	-	-	有效
3.6V 标志	-	-	有效

LVD_L

如果 $VDD < 2.0V$ ，系统复位；
LVD24 和 LVD36 标志位无意义。

LVD_M

如果 $VDD < 2.0V$ ，系统复位；
LVD24: 如果 $VDD > 2.4V$ ，LVD24 = 0；如果 $VDD \leq 2.4V$ ，LVD24 = 1；
LVD36 标志位无意义。

LVD_H

如果 $VDD < 2.4V$ ，系统复位；
LVD36: 如果 $VDD > 3.6V$ ，LVD36 = 0；如果 $VDD \leq 3.6V$ ，LVD36 = 1；
LVD24 标志位无意义。

*** 注:**

- a) LVD 复位结束后，LVD24 和 LVD36 都将被清零；
- b) LVD 2.4V 和 LVD3.6V 检测电平值仅作为设计参考，不能用作芯片工作电压值的精确检测。

看门狗复位:

看门狗定时器用于保证系统正常工作。通常，会在主程序中将看门狗定时器清零，但不要在多个分支程序中清看门狗。若程序正常运行，看门狗不会复位。当系统进入死区或程序运行出错的时候，看门狗定时器继续计数直至溢出，系统复位。如果看门狗复位后电源仍处于死区，则系统复位失败，保持复位状态，直到系统工作状态恢复到正常值。

降低系统工作速度:

系统工作速度越快最低工作电压值越高，从而加大工作死区的范围，因此降低系统工作速度不失为降低系统进入死区几率的有效措施。所以，可选择合适的工作速度以避免系统进入死区，这个方法需要调整整个程序使其满足系统要求。

附加外部复位电路:

外部复位也能够完全改善掉电复位性能。有三种外部复位方式可改善掉电复位性能：稳压二极管复位电路，电压偏移复位电路和外部 IC 复位。它们都采用外部复位信号控制单片机可靠复位。

3.5 外部复位

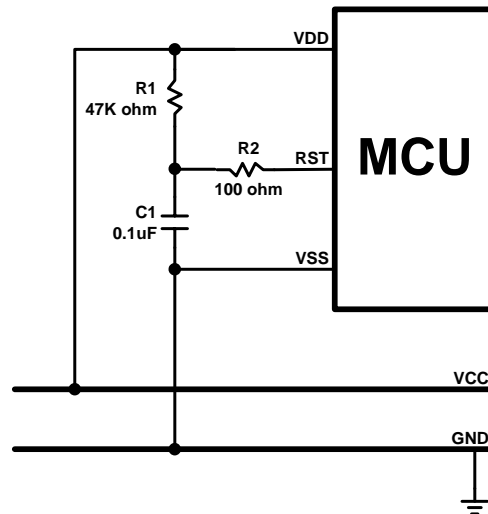
外部复位功能由编译选项“Reset_Pin”控制。将该编译选项置为“Reset”，可使能外部复位功能。外部复位引脚为施密特触发结构，低电平有效。复位引脚处于高电平时，系统正常运行。当复位引脚输入低电平信号时，系统复位。外部复位操作在上电和正常工作模式时有效。需要注意的是，在系统上电完成后，外部复位引脚必须输入高电平，否则系统将一直保持在复位状态。外部复位的时序如下：

- **外部复位（当且仅当外部复位引脚为使能状态）：**系统检测复位引脚的状态，如果复位引脚不为高电平，则系统会一直保持在复位状态，直到外部复位结束；
- **系统初始化：**初始化所有的系统寄存器；
- **振荡器开始工作：**振荡器开始提供系统时钟；
- **执行程序：**上电结束，程序开始运行。

外部复位可以在上电过程中使系统复位。良好的外部复位电路可以保护系统以免进入未知的工作状态，如 AC 应用中的掉电复位等。

3.6 外部复位电路

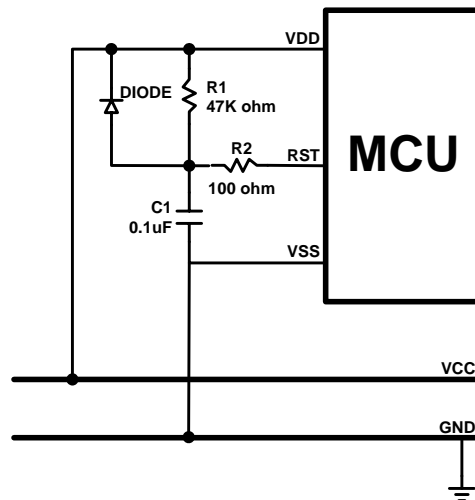
3.6.1 RC 复位电路



上图为一个由电阻 R1 和电容 C1 组成的基本 RC 复位电路，它在系统上电的过程中能够为复位引脚提供一个缓慢上升的复位信号。这个复位信号的上升速度低于 VDD 的上电速度，为系统提供合理的复位时序，当复位引脚检测到高电平时，系统复位结束，进入正常工作状态。

* 注：此 RC 复位电路不能解决非正常上电和掉电复位问题。

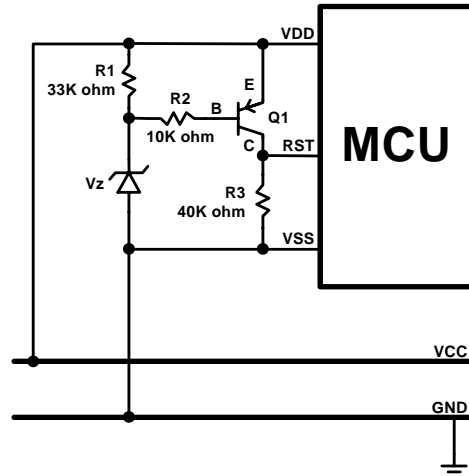
3.6.2 二极管及 RC 复位电路



上图中，R1 和 C1 同样是为复位引脚提供输入信号。对于电源异常情况，二极管正向导通使 C1 快速放电并与 VDD 保持一致，避免复位引脚持续高电平、系统无法正常复位。

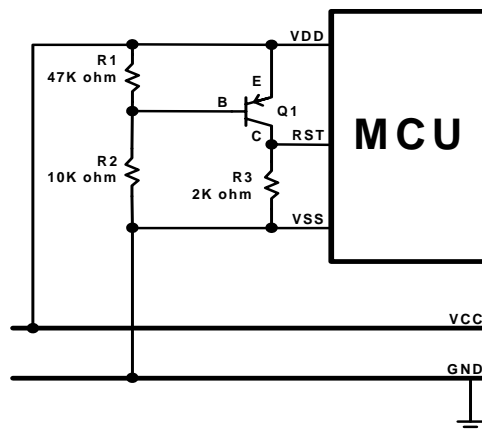
* 注：“基本 RC 复位电路”和“二极管及 RC 复位电路”中的电阻 R2 都是必不可少的限流电阻，以避免复位引脚 ESD (Electrostatic Discharge) 或 EOS (Electrical Over-stress) 击穿。

3.6.3 稳压二极管复位电路



稳压二极管复位电路是一种简单的 LVD 电路，基本上可以完全解决掉电复位问题。如上图电路中，利用稳压管的击穿电压作为电路复位检测值，当 VDD 高于“ $V_z + 0.7V$ ”时，三极管集电极输出高电平，单片机正常工作；当 VDD 低于“ $V_z + 0.7V$ ”时，三极管集电极输出低电平，单片机复位。稳压管规格不同则电路复位检测值不同，根据电路的要求选择合适的二极管。

3.6.4 电压偏置复位电路

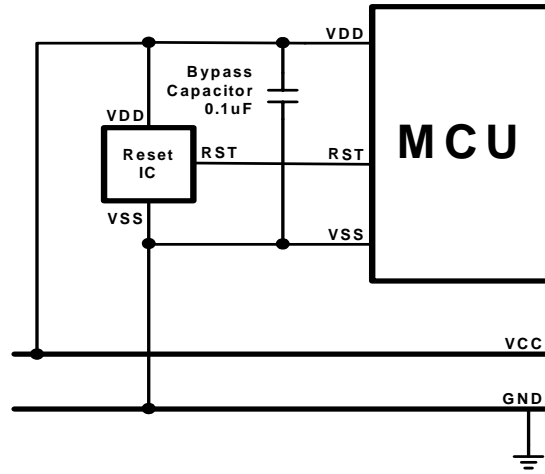


电压偏置复位电路是一种简单的 LVD 电路，基本上可以完全解决掉电复位问题。与稳压二极管复位电路相比，这种复位电路的检测电压值的精确度有所降低。电路中，R1 和 R2 构成分压电路，当 VDD 高于和等于分压值“ $0.7V \times (R1 + R2) / R1$ ”时，三极管集电极 C 输出高电平，单片机正常工作；VDD 低于“ $0.7V \times (R1 + R2) / R1$ ”时，集电极 C 输出低电平，单片机复位。

对于不同应用需求，选择适当的分压电阻。单片机复位引脚上电压的变化与 VDD 电压变化之间的差值为 0.7V。如果 VDD 跌落并低于复位引脚复位检测值，那么系统将被复位。如果希望提升电路复位电平，可将分压电阻设置为 $R2 > R1$ ，并选择 VDD 与集电极之间的结电压高于 0.7V。分压电阻 R1 和 R2 在电路中要耗电，此处的功耗必须计入整个系统的功耗中。

* 注：在电源不稳定或掉电复位的情况下，“稳压二极管复位电路”和“偏置复位电路”能够保护电路在电压跌落时避免系统出错。当电压跌落至低于复位检测值时，系统将被复位。从而保证系统正常工作。

3.6.5 外部 IC 复位



外部复位也可以选用 IC 进行外部复位，但是这样一来系统成本将会增加。针对不同的应用要求选择适当的复位 IC，如上图所示外部 IC 复位电路，能够有效的降低电源变化对系统的影响。

4 系统时钟

4.1 概述

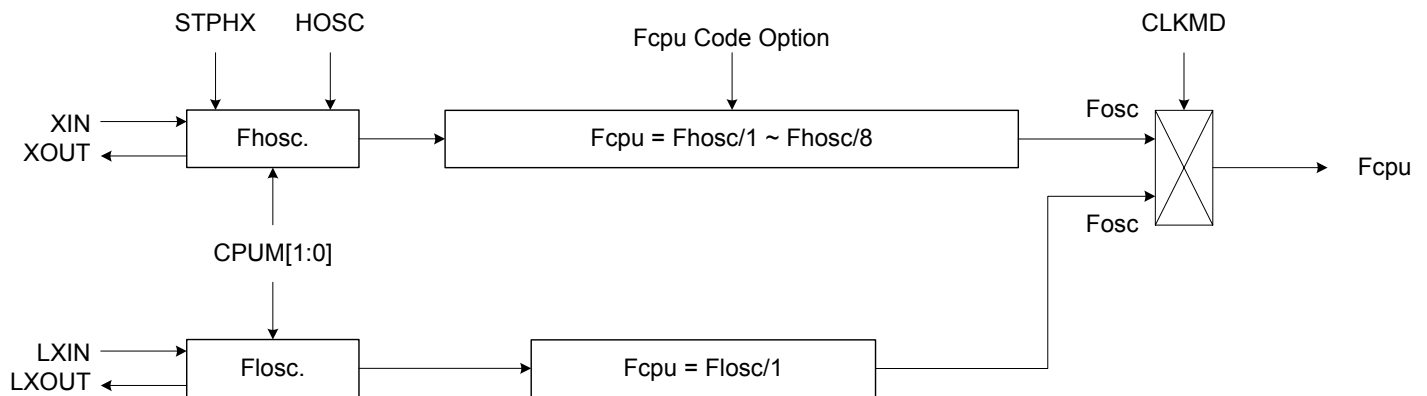
SN8P2808 内带双时钟系统：高速时钟信号由外部晶振电路提供，低速时钟信号由外部 32768Hz 振荡电路提供。高速和低速时钟均可作为系统时钟。系统工作在低速模式下时，指令周期 $F_{cpu} = F_{osc}$ (32768Hz)。

☞ 普通模式 (高速时钟): $F_{cpu} = F_{osc} / N$, $N = 1 \sim 8$, N 值由 F_{cpu} 编译选项确定。

☞ 低速模式 (低速时钟): $F_{cpu} = F_{osc}/1$ 。

SONiX 内置杂讯滤波器在干扰严重的情况下能够有效的隔离干扰，保证系统正常运行。

4.2 时钟框图



- HOSC: High_Clk 编译选项。
- Fhosc: 外部高速时钟频率。
- Fosc: 外部 32768Hz 低速时钟频率。
- Fosc: 系统时钟频率。
- Fcpu: 指令执行频率。

4.3 寄存器 OSCM

寄存器 OSCM 的内容决定了振荡器的工作状态和系统运行模式。

0CAH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
OSCM	0	0	0	CPUM1	CPUM0	CLKMD	STPHX	0
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	-
复位后	-	-	-	0	0	0	0	-

Bit 1 **STPHX**: 外部高速振荡器控制位。

0 = 运行;

1 = 停止, 内部低速 RC 振荡器仍然运行。

Bit 2 **CLKMD**: 系统时钟模式控制位

0 = 普通 (双时钟) 模式, 系统时钟来自高速时钟源;

1 = 低速模式, 系统时钟采用内部低速时钟信号。

Bit[4:3] **CPUM[1:0]**: CPU 工作模式控制位。

00 = 普通模式;

01 = 睡眠模式;

10 = 绿色模式;

11 = 系统保留。

➤ 例: 关闭高速振荡器。

B0BSET FSTPHX

➤ 例: 系统进入睡眠模式时, 停止各时钟源。

B0BSET FCPUM0

4.4 系统高速时钟

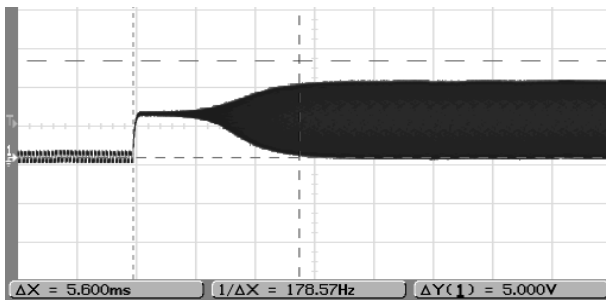
系统高速时钟信号由外部高速振荡器产生，由编译选项“High_Clk”控制。

High_Clk	说明
RC	外部 RC 振荡器为系统高速时钟，XOUT 引脚为通用 I/O 口。
32K	外部 32768Hz 低速振荡器为系统高速时钟。
12M	外部高速振荡器作为系统高速时钟，典型频率为 12MHz。
4M	外部振荡器作为系统高速时钟，典型频率为 4MHz。

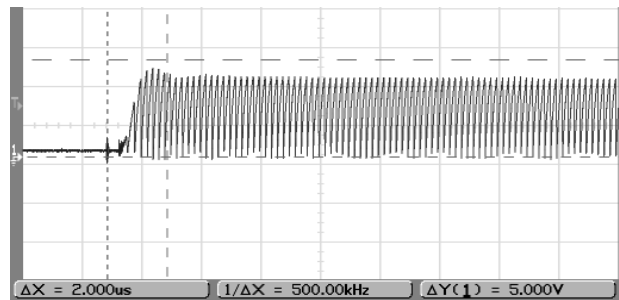
4.4.1 外部高速时钟

外部高速时钟共有三种可选模式(晶体/陶瓷振荡器、RC 振荡器和外部时钟信号)，由编译选项 High_Clk 控制。其中，晶体/陶瓷振荡器和 RC 型振荡器的上升时间各不相同，RC 振荡器的上升时间相对较短。振荡器上升时间与复位时间的长短密切相关。

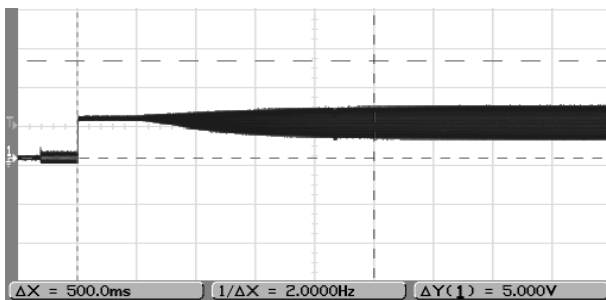
4MHz Crystal



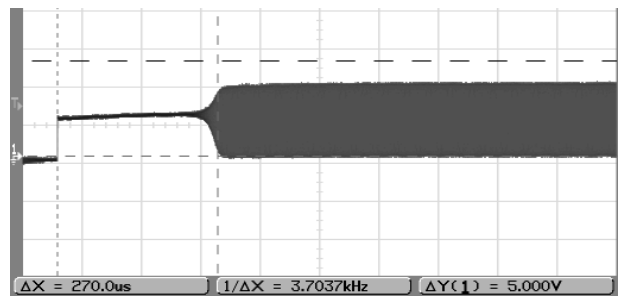
RC



32768Hz Crystal

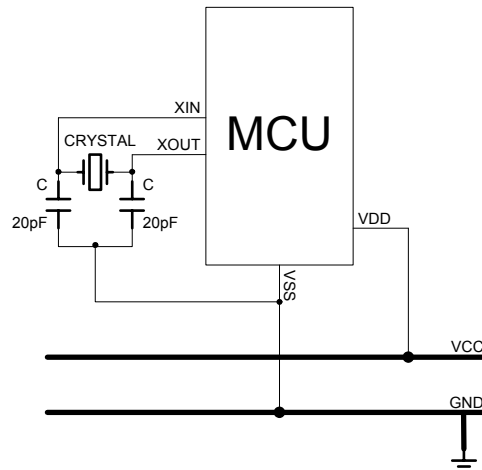


4MHz Ceramic



4.4.1.1 晶体/陶瓷振荡器

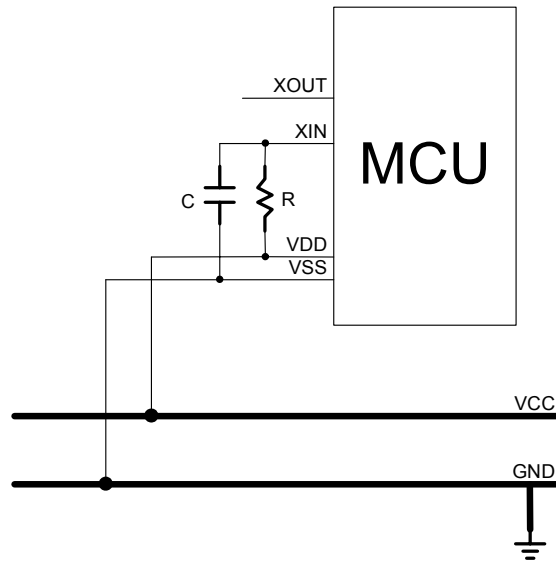
晶体/陶瓷振荡器由引脚 XIN 和 XOUT 驱动，对应于不同工作模式下的振荡频率，驱动电流各不相同。编译选项 High_Clk 支持的工作频率有：12MHz，4MHz 和 32768Hz。



* 注：晶体/陶瓷和电容 C 与单片机引脚 XIN/XOUT/VSS 之间的距离越近越好。

4.4.1.2 RC 振荡器

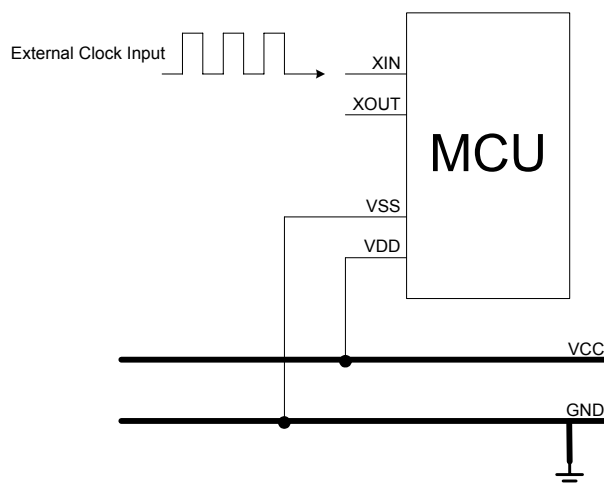
通过编译选项 High_Clk 的设置可控制 RC 振荡器的选择，RC 振荡器输出频率最高可达 10MHZ。改变 R 可改变输出频率的大小，电容 C 的最佳容量为 50P~100P，引脚 XOUT 为通用 I/O 口，如下图所示：



* 注：电容 C 和电阻 R 应尽可能的接近单片机的 VDD。

4.4.1.3 外部时钟信号

单片机可选择外部时钟信号作为系统时钟，此时编译选项 High_Clk 应设为 RC，其外部时钟信号由 XIN 脚送入，XOUT 用作通用 I/O 口。



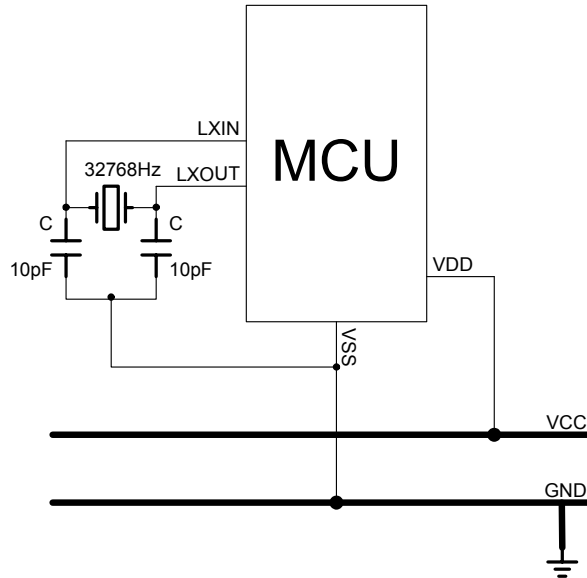
* 注：外部振荡电路的 GND 必须尽量靠近单片机 VSS 端。

4.5 系统低速时钟

系统低速时钟源为外部低速振荡器，同样具有三种可选模式：陶瓷/晶体振荡器、RC 振荡器和外部信号源。具体工作模式由寄存器 LCDM 中的 RCLK 位控制，外部低速时钟源支持系统低速时钟和 LCD 扫描时钟信号源。

4.5.1 晶体/陶瓷型

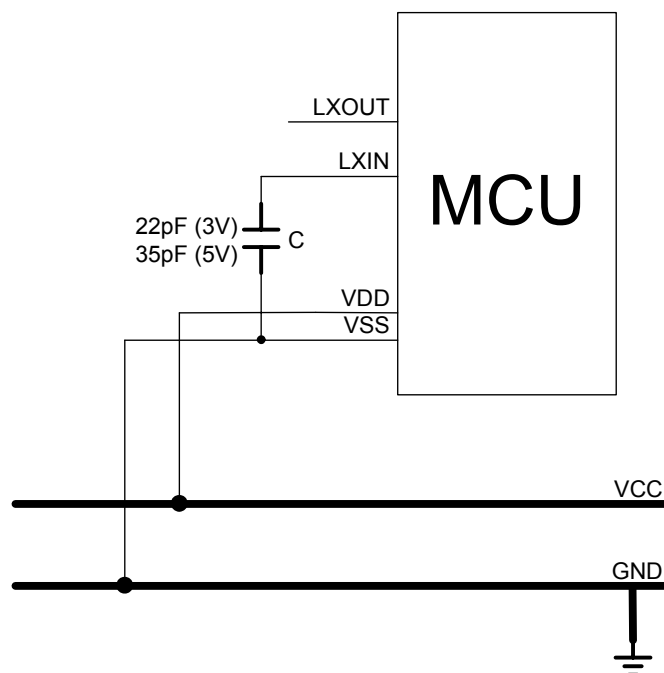
晶体/陶瓷振荡器由 LXIN 和 LXOUT 驱动，信号频率 32768Hz。



* 注：晶体/陶瓷振荡器和电容 C 要尽可能的接近单片机的 LXIN/LXOUT/VSS 引脚，LXIN/LXOUT 和 VSS 之间的电容只能为 10pF。

4.5.2 低速 RC 振荡器

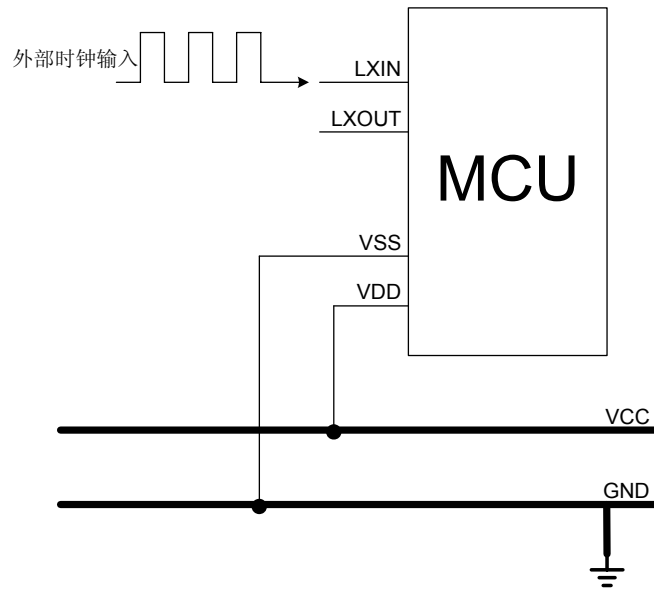
寄存器 LCDM 中的位 RCLK 控制 RC 低速振荡器的选择。RC 振荡器的频率为 32768Hz，外部 32K RC 振荡器电路可省略 LXIN 和 VDD 之间的电阻，电容的选择为 22pF @3V 或 35pF @5V。



* 注：电容 C 应尽可能接近单片机的 VSS 引脚，电容的大小决定了振荡器的频率，改变电容的值可以得到所需的 32K 频率。

4.5.3 外部时钟信号

外部时钟信号由 LXIN 输入，LXOUT 处于闲置状态。



* 注：外部振荡电路的 GND 必须尽可能的接近单片机 VSS 端。

4.5.4 系统时钟测试

在设计过程中，用户可通过软件指令周期 F_{cpu} 对系统时钟速度进行测试。

➤ 例：外部振荡器的 F_{cpu} 指令周期测试。

B0BSET P0M.0 ; P0.0 设置为输出模式以输出 F_{cpu} 的触发信号。

@@:

B0BSET P0.0
B0BCLR P0.0
JMP @B

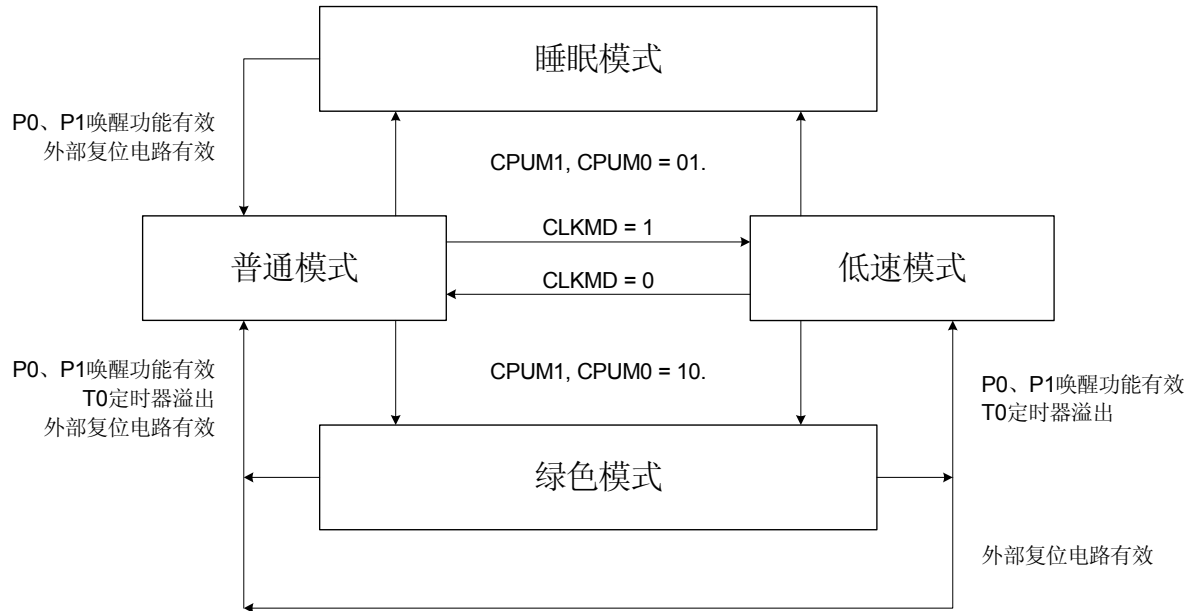
* 注：不能直接由 XIN 引脚处测试，探针的接触将影响实际 RC 频率。

5 系统工作模式

5.1 概述

SN8P2808 可在如下四种工作模式之间进行切换：

- 普通模式（高速模式）；
- 低速模式；
- 省电模式（睡眠模式）；
- 绿色模式。



系统模式切换示意图

工作模式说明

工作模式	普通模式	低速模式	绿色模式	睡眠模式	注释
EHOSC	运行	由 STPHX 控制	由 STPHX 控制	停止	
ILRC	运行	运行	运行	停止	
CPU 指令	执行	执行	停止	停止	
T0 定时器	*有效	*有效	*有效	无效	*T0ENB = 1 时有效
TC0 定时器	*有效	*有效	*有效	无效	*TC0ENB = 1 时有效
TC1 定时器	*有效	*有效	*有效	无效	*TC1ENB = 1 时有效
看门狗定时器	由 Watch_Dog 编译选项控制	由 Watch_Dog 编译选项控制	由 Watch_Dog 编译选项控制	由 Watch_Dog 编译选项控制	请参阅编译选项章节
内部中断	全部有效	全部有效	T0	全部无效	
外部中断	全部有效	全部有效	全部有效	全部无效	
唤醒功能	-	-	P0, P1, T0, 复位	P0, P1, 复位	

EHOSC: 外部高速时钟。

ILRC: 内部低速时钟 (RC 振荡器: 3V 时 16K, 5V 时 32K)。

5.2 系统模式切换

- 例：系统由普通/低速模式切换到睡眠模式。

```
BOBSET          FCPUM0          ; CPUM0 = 1。
```

* 注：系统进入睡眠模式后，只有具有唤醒功能的引脚和复位引脚能够将系统唤醒并回到普通模式中。

- 例：系统由普通模式转换到低速模式。

```
BOBSET          FCLKMD
BOBSET          FSTPHX          ; 外部高速振荡器停振。
```

- 例：低速模式转换到普通模式（外部高速振荡器始终处于工作状态）。

```
B0BCLR          FCLKMD
```

- 例：系统由低速模式转换到普通模式（外部高速振荡器停止工作）。

在外部高速时钟停振的情况下，系统回到普通模式时至少需要延迟 20ms 以稳定振荡器。

```
B0BCLR          FSTPHX          ; 启动外部振荡器。
```

```
@@:            B0MOV          Z, #54          ; 若 VDD=5V、内部 RC=32KHz, 系统延迟 0.125msX162 = 20.25ms。
                DECMS          Z
                JMP            @B
```

```
B0BCLR          FCLKMD          ; 系统回到普通模式。
```

- 例：系统由普通模式/低速模式进入绿色模式。

```
BOBSET          FCPUM1
```

* 注：绿色模式下如果禁止 T0 的唤醒功能，则只有具有唤醒功能的引脚和复位引脚可以将系统唤醒(具有唤醒功能的引脚将系统返回到上一个工作模式，复位引脚将系统返回到普通模式)。

- 例：系统由普通/低速模式进入绿色模式，并使能 T0 唤醒功能。

; 设置 T0 定时器的唤醒功能。

```
B0BCLR          FT0IEN          ; 禁止 T0 中断。
B0BCLR          FT0ENB          ; 关闭 T0 定时器。
MOV             A, #20H          ;
B0MOV           T0M, A          ; T0 时钟 = Fcpu / 64。
MOV             A, #64H
B0MOV           T0C, A          ; T0C 初始值 = 64H (T0 中断间隔 = 10 ms)。
```

```
B0BCLR          FT0IEN          ; 禁止 T0 中断。
B0BCLR          FT0IRQ          ; T0 中断请求寄存器清零。
BOBSET          FT0ENB          ; 开启 T0。
```

; 进入绿色模式。

```
B0BCLR          FCPUM0
BOBSET          FCPUM1
```

* 注：绿色模式下如果使能 T0 的唤醒功能，则具有唤醒功能的引脚、复位引脚和 T0 都能够将系统唤醒。T0 的唤醒周期可编程控制，请注意对 T0ENB 的设置。

5.3 唤醒时间

5.3.1 概述

系统在睡眠模式下并不执行程序。唤醒触发信号可以将系统唤醒进入普通模式或低速模式。唤醒触发信号来自外部触发信号（P0、P1 的电平变化）和内部触发信号（T0/TC0 定时溢出）。

- 从睡眠模式唤醒后只能进入普通模式，且将其唤醒的触发只能是外部触发信号（P0、P1 电平变化）；
- 由绿色模式唤醒回到系统前一工作模式（普通模式或低速模式）可以用外部触发或者内部触发。

5.3.2 唤醒时间

系统进入睡眠模式后，高速时钟停止运行。把系统从睡眠模式下唤醒时，单片机需要等待 2048 个外部高速振荡器时钟周期以使振荡电路进入稳定工作状态，等待的这一段就称为唤醒时间。唤醒时间结束后，系统才进入到普通模式。

* 注：将系统从绿色模式中唤醒是不需要唤醒时间的，因为在绿色模式下高速时钟仍然正常工作。

唤醒时间计算如下：

$$\text{唤醒时间} = 1/\text{Fosc} * 2048 \text{ (sec)} + \text{高速时钟启动时间}$$

* 注：高速时钟的启动时间与 VDD 和振荡器类型有关。

➢ 例：将系统从睡眠模式中唤醒，并设置系统进入普通模式。唤醒时间计算如下。

$$\begin{aligned} \text{唤醒时间} &= 1/\text{Fosc} * 2048 = 0.512 \text{ ms} \quad (\text{Fosc} = 4\text{MHz}) \\ \text{总的唤醒时间} &= 0.512 \text{ ms} + \text{振荡器启动时间} \end{aligned}$$

* 注：P0 口的唤醒功能不能被禁止。因此用户需确保在进入睡眠模式前使能 P0 口或外部的上拉电阻。

5.3.3 P1W 唤醒控制寄存器

在绿色模式和睡眠模式下，有唤醒功能的 I/O 口能够将系统唤醒到普通模式。P0 和 P1 都有唤醒功能，二者区别在于，P0 的唤醒功能始终有效，而 P1 由寄存器 P1W 控制。

0C0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1W	-	-	-	-	-	-	-	P10W
读/写	-	-	-	-	-	-	-	W
复位后	-	-	-	-	-	-	-	0

Bit[3:0] **P10W**: P1 唤醒功能控制位。

0 = 禁止 P1n 唤醒功能；

1 = 开放 P1n 唤醒功能。

6 I/O 口

6.1 I/O 口模式

寄存器 PnM 控制 I/O 口的工作模式。

0B8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0M	-	-	-	-	-	P02M	P01M	P00M
读/写	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	0	0	0

0C1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1M	-	-	-	-	-	-	-	P10M
读/写	-	-	-	-	-	-	-	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	-	0

0C2H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P2M	P27M	P26M	P25M	P24M	P23M	P22M	P21M	P20M
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

0C4H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4M	P47M	P46M	P45M	P44M	P43M	P42M	P41M	P40M
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

0C5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P5M	-	-	-	P54M	P53M	-	-	-
读/写	-	-	-	R/W	R/W	-	-	-
复位后	-	-	-	0	0	-	-	-

Bit[7:0] **PnM[7:0]**: Pn 模式控制位 (n = 0~5)。

0 = 输入模式;

1 = 输出模式。

*** 注:**

1. 用户可通过位操作指令 (B0BSET, B0BCLR) 对 I/O 口进行编程控制;
2. P0.3 是单向输入引脚, P0M.3 保持为 "1";
3. P2 口与 SEG24~SEG31 共用, 由寄存器 LCDM 的 P2SEG 位控制;
4. 上电或复位后, P3 默认为输入低电平。

➤ 例：I/O 模式选择。

CLR	P0M	; 设置为输入模式。
CLR	P1M	
CLR	P5M	

MOV	A, #0FFH	; 设置为输出模式。
B0MOV	P0M, A	
B0MOV	P1M, A	
B0MOV	P5M, A	

B0BCLR	P1M.0	; P1.0 设为输入模式。
--------	-------	----------------

B0BSET	P1M.0	; P1.0 设为输出模式。
--------	-------	----------------

➤ 例：P2 I/O 模式设置。

B0BSET	FP2SEG	; 使能 P2 的 I/O 功能。
---------------	---------------	-------------------

CLR	P2M	; 设 P2 为输入模式。
-----	-----	---------------

MOV	A, #0FFH	; 设 P2 为输出模式。
B0MOV	P2M, A	

B0BCLR	P2M.0	; 设 P2.0 为输入模式。
--------	-------	-----------------

B0BSET	P2M.0	; 设 P2.0 为输出模式。
--------	-------	-----------------

6.2 I/O 上拉电阻

0E0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0UR	-	-	-	-	-	P02R	P01R	P00R
读/写	-	-	-	-	-	W	W	W
复位后	-	-	-	-	-	0	0	0

0E1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1UR	-	-	-	-	-	-	-	P10R
读/写	-	-	-	-	-	-	-	W
复位后	-	-	-	-	-	-	-	0

0E2H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P2UR	P27R	P26R	P25R	P24R	P23R	P22R	P21R	P20R
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

0E4H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4UR	P47R	P46R	P45R	P44R	P43R	P42R	P41R	P40R
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

0E5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P5UR	-	-	-	P54R	P53R	-	-	-
读/写	-	-	-	W	W	-	-	-
复位后	-	-	-	0	0	-	-	-

* 注：P0.3 为单向输入引脚，无上拉电阻。P0UR.3 始终保持为“1”。

➤ 例：I/O 口的上拉电阻。

```
MOV      A, #0FFH      ; 使能 P0、1、2、5 的上拉电阻。
B0MOV   P0UR, A
B0MOV   P1UR, A
B0MOV   P2UR, A
B0MOV   P5UR, A
```

6.3 I/O 口数据寄存器

0D0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0	-	-	-	-	P03	P02	P01	P00
读/写	-	-	-	-	R	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

0D1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1	-	-	-	-	-	-	-	P10
读/写	-	-	-	-	-	-	-	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	-	0

0D2H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P2	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

0D4H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4	P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

0D5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P5	-	-	P55	P54	P53	P52	P51	P50
读/写	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	0	0	0	0	0	0

* 注：通过编译选项使能外部复位时，P0.3 保持为“1”。

➤ 例：读取输入口的数据。

```

B0MOV      A, P0          ; 读取 P0、P1、P2 和 P5 口的数据。
B0MOV      A, P1
B0MOV      A, P2
B0MOV      A, P5

```

➤ 例：写入数据到输出口。

```

MOV        A, #0FFH      ; 写入数据 0FFH 到 P0、P1、P2 和 P5。
B0MOV      P0, A
B0MOV      P1, A
B0MOV      P2, A
B0MOV      P5, A

```

➤ 例：写入 1 位数据到输出口。

```

B0BSET     P1.0          ; P1.0 和 P5.3 置 1。
B0BSET     P5.3

B0BCLR     P1.0          ; P1.0 和 P5.3 置 0。
B0BCLR     P5.3

```

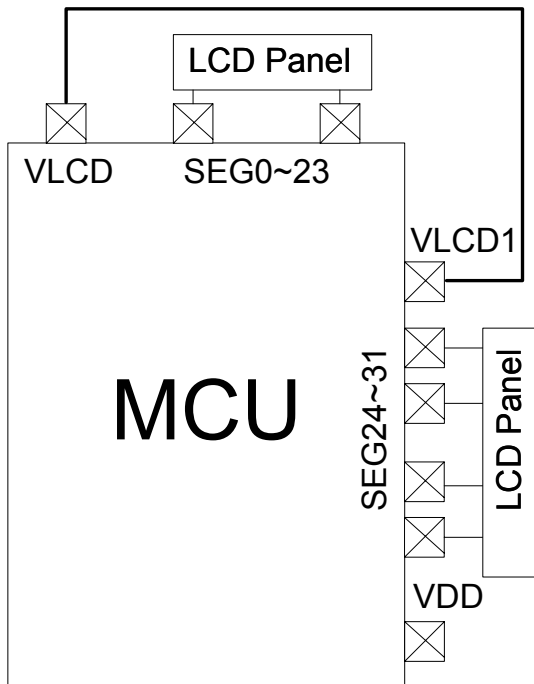
6.4 P2/LCD 寄存器

OCBH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
LCDM	-	-	-	COMSEL	RCLK	P2SEG	BIAS	LCDENB
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

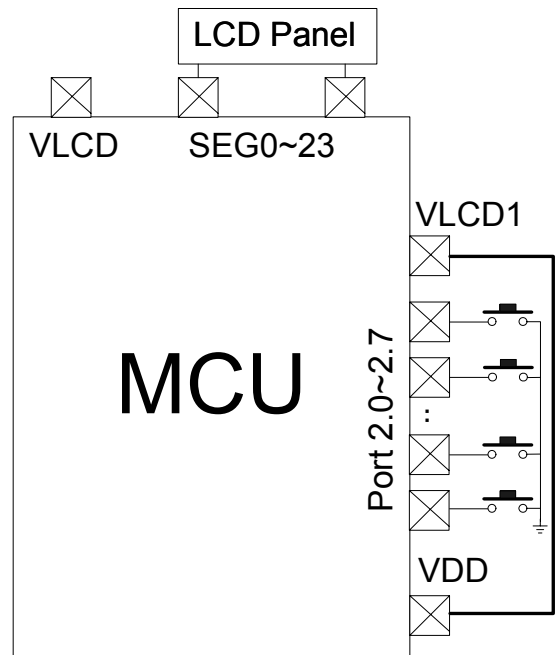
Bit 2 **P2SEG**: Seg24~Seg31 与 P2.0~P2.7 共用功能控制位。
 0 = 作为 Seg24~Seg 31 引脚;
 1 = 作为 P2.0~P2.7 引脚。

* 注: Segment 24~Segment 31 引脚与 P2.0~P2.7 共用, 当作为 P2 普通 I/O 引脚使用时, LCDM 寄存器的 P2SEG 位必须置 1。

通过设置寄存器 LCDM 的 P2SEG 位, 可以选择 SEG24~SEG31 是作为 LCD segment 还是作为 P2 普通 I/O 引脚使用。当 P2SEG=0 时, 作为 LCD 应用, 将 VLCD1 与 LVCD 短接; 当 P2SEG=1 时, 作为普通的 I/O 使用, 将 VLCD1 与 VDD 短接。



P2SEG=0

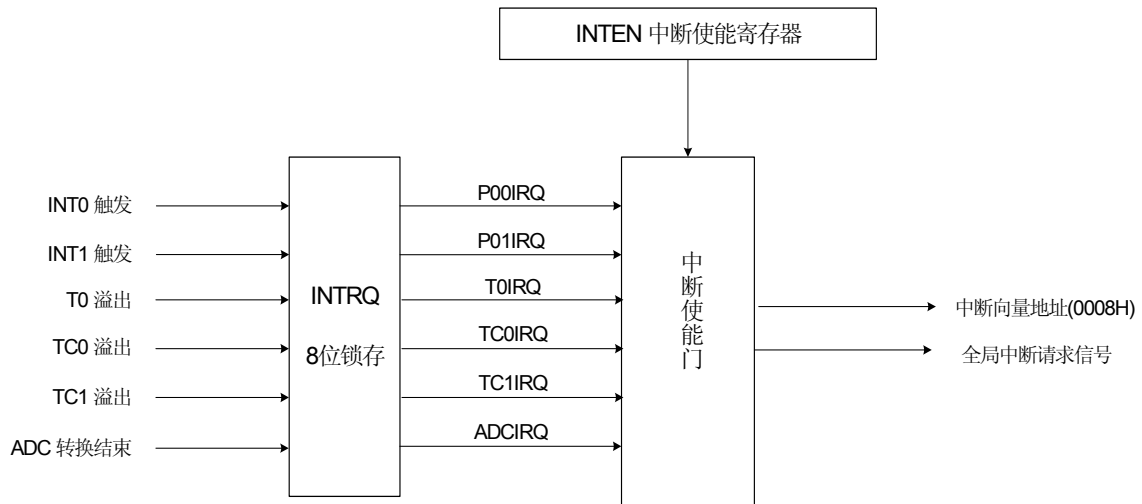


P2SEG=1

7 中断

7.1 概述

SN8P2808 共有 6 种中断源：4 个内部中断（T0/TC0/TC1/ADC）和 2 个外部中断（INT0/INT1）。外部中断可以将系统从睡眠模式唤醒进入高速模式，在返回高速模式前，外部中断请求被锁定。一旦程序进入中断，寄存器 STKP 的位 GIE 将被硬件自动清零以避免再次响应其它中断。系统退出中断，即执行完 RETI 指令后，硬件自动将 GIE 置“1”，以响应下一个中断。中断请求存放在寄存器 INTRQ 中。



* 注：程序响应中断时，位 GIE 必须处于有效状态。

7.2 中断使能寄存器 INTEN

中断请求控制寄存器 INTEN 包括所有中断的使能控制位。INTEN 的有效位被置为“1”，则系统进入该中断服务程序，程序计数器入栈，程序转至 0008H 即中断程序。程序运行到指令 RETI 时，中断结束，系统退出中断服务。

0C9H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTEN	ADCIEN	TC1IEN	TC0IEN	TOIEN	-	-	P01IEN	P00IEN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	-	-	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	-	-	0	0

Bit 0 **P00IEN**: P0.0 外部中断 (INT0) 控制位。
0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 1 **P01IEN**: P0.1 外部中断 (INT1) 控制位。
0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 4 **TOIEN**: T0 中断控制位。
0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 5 **TC0IEN**: TC0 中断控制位。
0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 6 **TC1IEN**: TC1 中断控制位。
0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 7 **ADCIEN**: ADC 中断控制位。
0 = 禁止;
1 = 使能。

7.3 中断请求寄存器 INTRQ

中断请求寄存器 INTRQ 中存放各中断请求标志。一旦有中断请求发生，INTRQ 中的相应位将被置“1”，该请求被响应后，程序应将该标志位清零。根据 INTRQ 的状态，程序判断是否有中断发生，并执行相应的中断服务。

0C8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTRQ	ADCIRQ	TC1IRQ	TC0IRQ	T0IRQ	-	-	P01IRQ	P00IRQ
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	-	-	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	-	-	0	0

Bit 0 **P00IRQ**: P0.0 中断 (INT0) 请求标志位。
0 = INT0 无中断请求;
1 = INT0 有中断请求。

Bit 1 **P01IRQ**: P0.1 中断 (INT1) 请求标志位。
0 = INT1 无中断请求;
1 = INT1 有中断请求。

Bit 4 **T0IRQ**: T0 中断请求标志位。
0 = T0 无中断请求;
1 = T0 有中断请求。

Bit 5 **TC0IRQ**: TC0 中断请求标志位。
0 = TC0 无中断请求;
1 = TC0 有中断请求。

Bit 6 **TC1IRQ**: TC1 中断请求标志位。
0 = TC1 无中断请求;
1 = TC1 有中断请求。

Bit 7 **ADCIRQ**: ADC 中断请求标志位。
0 = ADC 无中断请求;
1 = ADC 有中断请求。

7.4 GIE 全局中断

只有当全局中断控制位 GIE 置“1”的时候程序才能响应中断请求。一旦有中断发生，程序计数器 (PC) 指向中断向量地址 (0008H)，堆栈层数加 1。

0DFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKP	GIE	-	-	-	-	STKPB2	STKPB1	STKPB0
读/写	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	-	-	-	1	1	1

Bit 7 **GIE**: 全局中断控制位。
0 = 禁止全局中断;
1 = 使能全局中断。

➤ 例：设置全局中断控制位 (GIE)。
BOBSET FGIE ; 使能 GIE。

* 注：在所有中断中，GIE 都必须处于使能状态。

7.5 PUSH, POP 处理

有中断请求发生并被响应后，程序转至 0008H 执行中断子程序。响应中断之前，必须保存 ACC、PFLAG 的内容。芯片提供 PUSH 和 POP 指令进行入栈保存和出栈恢复，从而避免中断结束后可能的程序运行错误。

* 注：“PUSH”、“POP”指令仅对 ACC 和 PFLAG 作中断保护，而不包括 NT0 和 NPD。PUSH/POP 缓存器是唯一的且仅有一层。

➤ 例：对 ACC 和 PAFLG 进行入栈保护。

```

                ORG      0
                JMP      START

                ORG      8H
                JMP      INT_SERVICE

START:          ORG      10H
                ...

INT_SERVICE:   PUSH                    ; 保存 ACC 和 PFLAG。
                ...
                POP                     ; 恢复 ACC 和 PFLAG。
                RETI                    ; 退出中断。
                ...
                ENDP

```

7.6 INTO (P0.0) 中断

INT0 被触发，则无论 P00IEN 处于何种状态，P00IRQ 都会被置“1”。如果 P00IRQ=1 且 P00IEN=1，系统响应该中断；如果 P00IRQ=1 而 P00IEN=0，系统并不会执行中断服务。在处理多中断时尤其需要注意。

* 注：P0.0 的中断触发方式由 PEDGE 控制。

0BFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PEDGE	-	-	-	P00G1	P00G0	-	-	-
读/写	-	-	-	R/W	R/W	-	-	-
复位后	-	-	-	1	0	-	-	-

Bit[4:3] **P00G[1:0]**: P0.0 中断触发控制位。

00 = 保留；

01 = 上升沿触发；

10 = 下降沿触发；

11 = 上升/下降沿触发（电平触发）。

➤ 例：INT0 中断请求设置，电平触发。

```

MOV      A, #18H
B0MOV    PEDGE, A      ; INT0 置为电平触发。

B0BCLR   FP00IRQ      ; INT0 中断请求标志清零。
B0BSET   FP00IEN      ; 使能 INT0 中断。
B0BSET   FGIE         ; 使能 GIE。

```

➤ 例：INT0 中断。

```

ORG      8H
INT_SERVICE:
JMP      INT_SERVICE      ;

...
; ACC 和 PFLAG 入栈保护。

B0BTS1   FP00IRQ      ; 检测 P00IRQ。
JMP      EXIT_INT      ; P00IRQ = 0, 退出中断。

B0BCLR   FP00IRQ      ; P00IRQ 清零。
...
; INT1 中断服务程序。

EXIT_INT:
...
; ACC 和 PFLAG 出栈恢复。

RETI
; 退出中断。

```

7.7 INT1 (P0.1) 中断

INT1 被触发，则无论 P01IEN 处于何种状态，P01IRQ 都会被置“1”。如果 P01IRQ = 1 且 P01IEN = 1，系统响应该中断；如果 P01IRQ = 1 而 P01IEN = 0，系统并不会执行中断服务。在处理多中断时尤其需要注意。

如果中断的触发方向和唤醒功能的触发方向是一样的，则在系统由 P0.1 从睡眠模式和绿色模式唤醒时，INT1 的中断请求 (INT1IRQ) 就会被锁定。系统会在唤醒后马上进入中断向量地址执行中断服务程序。

* 注：INT1 的中断请求被 P0.1 的唤醒触发功能锁定。

* 注：P0.1 中断由下降沿触发

例：INT1 中断请求设置。

```
B0BCLR      FP01IRQ      ; 清 INT1 中断请求标志。
B0BSET      FP01IEN     ; 使能 INT1 中断。
B0BSET      FGIE        ; 使能 GIE。
```

例：INT1 中断。

```
ORG      8H      ;
INT_SERVICE:
    JMP      INT_SERVICE

    ...          ; 保存 ACC 和 PFLAG。

    B0BTS1    FP01IRQ      ; 检查是否有 P01 中断请求标志。
    JMP      EXIT_INT     ; P01IRQ = 0，退出中断。

    B0BCLR    FP01IRQ      ; 清 P01IRQ。
    ...      ; INT1 中断服务程序。
EXIT_INT:
    ...
    ...          ; 恢复 ACC 和 PFLAG。
    RETI      ; 退出中断。
```

7.8 T0 中断

T0C 计数器溢出时，不管 T0IEN 是否开启，T0IRQ 会被置“1”，此时若 T0IEN=1，则系统响应 T0 中断；若此时 T0IEN=0，则系统并不会响应 T0 中断。

➤ 例：T0 中断请求设置。

```

B0BCLR    FT0IEN    ; 禁止 T0 中断。
B0BCLR    FT0ENB    ;
MOV       A, #20H   ;
B0MOV     T0M, A    ; T0 时钟= Fcpu / 64。
MOV       A, # 64H  ; T0C 初始值置为 64H。
B0MOV     T0C, A    ; T0 间隔为 10 ms。

B0BCLR    FT0IRQ    ; T0 中断请求标志清零。
B0BSET    FT0IEN    ; 允许响应 T0 中断。
B0BSET    FT0ENB    ;

B0BSET    FGIE      ; 使能 GIE。

```

➤ 例：T0 设置为无 RTC。

```

ORG       8H        ;
INT_SERVICE:
JMP      INT_SERVICE

...        ; ACC 和 PFLAG 入栈保存。
B0BTS1   FT0IRQ    ; 检查是否有 T0 中断请求标志。
JMP      EXIT_INT  ;

B0BCLR   FT0IRQ    ; 清 T0IRQ。
MOV      A, #64H   ;
B0MOV    T0C, A    ;
...      ; T0 中断程序。

EXIT_INT:
...      ; ACC 和 PFLAG 出栈恢复。

RETI     ; 退出中断。

```

* 注：

1. 在 RTC 模式下，必须延迟 1/2 RTC 时钟源（32768Hz）之后再对 T0IRQ 作清零动作，否则 RTC 间隔时间可能出错。即从程序响应 T0 中断开始到 T0IRQ 再次被清零大约需要 16us。
2. RTC 模式下，中断服务程序中不能对 T0C 进行清零。

➤ 例：RTC 下执行 T0 中断。

```

ORG       8H        ;
INT_SERVICE:
JMP      INT_SERVICE

...        ; ACC 和 PFLAG 中断保护。
> 16us { B0BTS1   FT0IRQ    ; 检测 T0IRQ。
        JMP      EXIT_INT  ; T0IRQ = 0, 退出中断。
        ...        ; T0 中断程序。
        ...        ;
        B0BCLR   FT0IRQ    ; T0IRQ 清零。

EXIT_INT:
...      ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI     ; 退出中断。

```

7.9 TC0 中断

TC0C 溢出时，无论 TC0IEN 处于何种状态，TC0IRQ 都会置“1”。若 TC0IEN 和 TC0IRQ 都置“1”，系统就会响应 TC0 的中断；若 TC0IEN = 0，则无论 TC0IRQ 是否置“1”，系统都不会响应 TC0 中断。尤其需要注意多种中断下的情形。

➤ 例：TC0 中断请求设置。

```

B0BCLR    FTC0IEN        ; 禁止 TC0 中断。
B0BCLR    FTC0ENB        ;
MOV       A, #20H        ;
B0MOV     TC0M, A        ; TC0 时钟 = Fcpu / 64。
MOV       A, # 64H        ; TC0C 初始值 = 64H。
B0MOV     TC0C, A        ; TC0 间隔 = 10 ms。

B0BCLR    FTC0IRQ        ; 清 TC0 中断请求标志。
B0BSET    FTC0IEN        ; 使能 TC0 中断。
B0BSET    FTC0ENB        ;

B0BSET    FGIE           ; 使能 GIE。

```

➤ 例：TC0 中断服务程序。

```

ORG       8H              ;
JMP      INT_SERVICE

INT_SERVICE:
...           ; 保存 ACC 和 PFLAG。

B0BTS1    FTC0IRQ        ; 检查是否有 TC0 中断请求标志。
JMP      EXIT_INT       ; TC0IRQ = 0，退出中断。

B0BCLR    FTC0IRQ        ; 清 TC0IRQ。
MOV       A, #64H        ;
B0MOV     TC0C, A        ; 清 TC0C。
...           ; TC0 中断程序。
...

EXIT_INT:
...           ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI      ; 退出中断。

```


7.10 TC1 中断

TC1C 溢出时，无论 TC1IEN 处于何种状态，TC1IRQ 都会置“1”。若 TC1IEN 和 TC1IRQ 都置“1”，系统就会响应 TC1 的中断；若 TC1IEN = 0，则无论 TC1IRQ 是否置“1”，系统都不会响应 TC1 中断。尤其需要注意多种中断下的情形。

➤ 例：设置 TC1 中断请求。

```

B0BCLR    FTC1IEN    ; 禁止 TC1 中断。
B0BCLR    FTC1ENB    ; 关闭 TC1 定时器。
MOV       A, # 20H   ;
B0MOV     TC1M, A    ; 设置 TC1 时钟=Fcpu / 64。
MOV       A, # 64H   ; 设置 TC1C 初始值=64H。
B0MOV     TC1C, A    ; 设置 TC1 间隔时间=10 ms。

B0BCLR    FTC1IRQ    ; 清 TC1 中断请求标志。
B0BSET    FTC1IEN    ; 使能 TC1 中断。
B0BSET    FTC1ENB    ; 开启 TC1 定时器。

B0BSET    FGIE       ; 使能 GIE。

```

➤ 例：TC1 中断服务程序。

```

ORG       8H          ;
JMP       INT_SERVICE
INT_SERVICE:
...          ; 保存 ACC 和 PFLAG。

B0BTS1    FTC1IRQ    ; 检查是否有 TC1 中断请求标志。
JMP       EXIT_INT   ; TC1IRQ = 0, 退出中断。

B0BCLR    FTC1IRQ    ; 清 TC1IRQ。
MOV       A, #64H    ;
B0MOV     TC1C, A    ; 清 TC1C。
...          ; TC1 中断服务程序。
...

EXIT_INT:
...          ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI      ; 退出中断。

```

7.11 ADC 中断

当 ADC 转换完成后，无论 ADCIEN 是否使能，ADCIRQ 都会置“1”。若 ADCIEN 和 ADCIRQ 都置“1”，那么系统就会响应 ADC 中断。若 ADCIEN = 0，不管 ADCIRQ 是否置“1”，系统都不会进入 ADC 中断。用户应注意多种中断下的处理。

➤ 例：ADC 中断设置。

```

B0BCLR          FADCIEN          ; 禁止 ADC 中断。

MOV             A, #10110000B      ;
B0MOV          ADM, A              ; 允许 P4.0 ADC 输入，使能 ADC 功能。
MOV            A, #00000000B      ; 设置 AD 转换速率 = Fcpu/16。
B0MOV

B0BCLR          FADCIRQ          ; 清除 ADC 中断请求标志。
B0BSET          FADCIEN          ; 使能 ADC 中断。
B0BSET          FGIE             ; 使能 GIE。

B0BSET          FADS              ; 开始 AD 转换。

```

➤ 例：ADC 中断服务程序。

```

ORG             8H                ; 中断向量地址。
INT_SERVICE:   JMP             INT_SERVICE

...

B0BTS1         FADCIRQ          ; 检查是否有 ADC 中断。
JMP            EXIT_INT         ; ADCIRQ = 0，退出中断。

B0BCLR         FADCIRQ          ; 清 ADCIRQ。
...            ; ADC 中断服务程序。
...

EXIT_INT:     ...                ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI           ; 退出中断。

```

7.12 多中断操作举例

在同一时刻，系统中可能出现多个中断请求。此时，用户必须根据系统的要求对各中断进行优先权的设置。中断请求标志 IRQ 由中断事件触发，当 IRQ 处于有效值“1”时，系统并不一定会响应该中断。各中断触发事件如下表所示：

中断	有效触发
P00IRQ	由 PEDGE 控制
P01IRQ	由 PEDGE 控制
T0IRQ	T0C 溢出
TC0IRQ	TC0C 溢出
TC1IRQ	TC1C 溢出
ADCIRQ	AD 转换结束

多个中断同时发生时，需要注意的是：首先，必须预先设定好各中断的优先权；其次，利用 IEN 和 IRQ 控制系统是否响应该中断。在程序中，必须对中断控制位和中断请求标志进行检测。

➤ 例：多中断条件下检测中断请求。

```

ORG          8H
JMP          INT_SERVICE

INT_SERVICE:
...          ; 保存 ACC 和 PFLAG。

INTP00CHK:
    B0BTS1   FP00IEN      ; 检查是否有 INT0 中断请求。
    JMP      INTP01CHK   ; 检查是否使能 INT 中断。
    B0BTS0   FP00IRQ     ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTP00      ; 检查是否有 INT0 中断请求。
                          ; 进入 INT0 中断。

INTP01CHK:
    B0BTS1   FP00IEN      ; 检查是否有 INT1 中断请求。
    JMP      INTT0CHK    ; 检查是否使能 INT1 中断。
    B0BTS0   FP01IRQ     ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTP01      ; 检查是否有 INT1 中断请求。
                          ; 进入 INT1 中断。

INTT0CHK:
    B0BTS1   FT0IEN       ; 检查是否有 T0 中断请求。
    JMP      INTTC0CHK   ; 检查是否使能 T0 中断。
    B0BTS0   FT0IRQ      ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTT0       ; 检查是否有 T0 中断请求。
                          ; 进入 T0 中断。

INTTC0CHK:
    B0BTS1   FTC0IEN     ; 检查是否有 TC0 中断请求。
    JMP      INTTC1CHK   ; 检查是否使能 TC0 中断。
    B0BTS0   FTC0IRQ     ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTTC0      ; 检查是否有 TC0 中断请求。
                          ; 进入 TC0 中断。

INTTC1CHK:
    B0BTS1   FTC1IEN     ; 检查是否有 TC1 中断请求。
    JMP      INTADCHK    ; 检查是否使能 TC1 中断。
    B0BTS0   FTC1IRQ     ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTT1       ; 检查是否有 TC1 中断。
                          ; 进入 TC1 中断。

INTADCHK:
    B0BTS1   FADC IEN    ; 检查是否有 ADC 中断请求。
    JMP      INT_EXIT    ; 检查是否使能 ADC 中断。
    B0BTS0   FADCIRQ     ; 检查是否有 ADC 中断请求。
    JMP      INTADC      ; 进入 ADC 中断。

INT_EXIT:
...          ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI        ; 退出中断。

```

8 定时器

8.1 看门狗定时器

看门狗定时器 WDT 是一个 4 位二进制计数器，用于监控程序的正常执行。如果由于干扰，程序进入了未知状态，看门狗定时器溢出，系统复位。看门狗的工作模式由编译选项控制，其时钟源由内部低速 RC 振荡器（16KHz @3V, 32KHz @5V）提供。

看门狗溢出时间 = 8192 / 内部低速振荡器周期 (sec)

VDD	内部低速 RC Freq.	看门狗溢出时间
3V	16KHz	512ms
5V	32KHz	256ms

* 注：如果看门狗被置为“Always_On”模式，那么看门狗在睡眠模式和绿色模式下仍然运行。

看门狗清零的方法是对看门狗计数器清零寄存器 WDTR 写入清零控制字 5AH。

0CCH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
WDTR	WDTR7	WDTR6	WDTR5	WDTR4	WDTR3	WDTR2	WDTR1	WDTR0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

➤ 例：如下是对看门狗定时器的操作，在主程序开头对看门狗清零。

```

MOV      A,#5AH           ; 看门狗定时器清零。
B0MOV    WDTR,A
...
CALL     SUB1
CALL     SUB2
...
...
JMP      MAIN

```

看门狗定时器应用注意事项如下：

- 对看门狗清零之前，检查 I/O 口的状态和 RAM 的内容可增强程序的可靠性；
- 不能在中断中对看门狗清零，否则无法侦测到主程序跑飞的情况；
- 程序中应该只在主程序中有一次清看门狗的动作，这种架构能够最大限度的发挥看门狗的保护功能。

➤ 例：如下是对看门狗定时器的操作，在主程序开头对看门狗清零。

```

main:
    ...           ; 检测 I/O 口的状态。
    ...           ; 检测 RAM 的内容。
Err:   JMP $      ; I/O 或 RAM 出错，不清看门狗等看门狗计时溢出。

Correct:
    ...           ; I/O 和 RAM 正常，看门狗清零。
    ...           ;
    ...           ; 在整个程序中只有一处地方清看门狗。
    MOV      A, 5AH
    B0MOV    WDTR, A
    ...
    CALL     SUB1
    CALL     SUB2
    ...
    ...
    JMP      MAIN

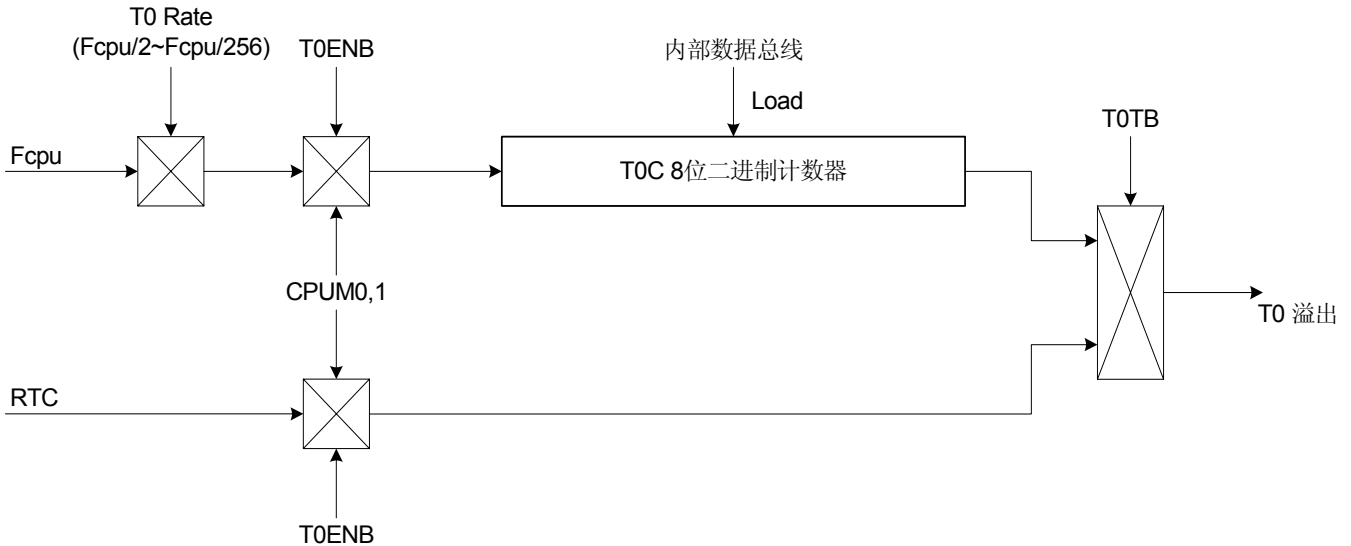
```

8.2 定时器 T0

8.2.1 概述

二进制定时/计数器 T0 溢出（从 0FFH 到 00H）时，T0 继续计数并给出一个溢出信号触发 T0 中断。定时器 T0 的主要用途如下：

- ☞ **8 位可编程定时计数器：**根据选择的时钟频率周期性的产生中断请求；
- ☞ **RTC 定时器：**根据时钟信号在实时的产生中断请求，仅当 T0TB=1 时 RTC 功能有效；
- ☞ **绿色模式唤醒功能：**T0ENB = 1 的条件下，T0 的溢出能够将系统从绿色模式下唤醒。



* 注：RTC 模式下，T0 的溢出时间间隔固定为 0.5S 而不受 TOC 控制。

8.2.2 TOM 模式寄存器

0D8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TOM	TOENB	T0rate2	T0rate1	T0rate0	TC1X8	TC0X8	TC0GN	T0TB
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 0 **T0TB**: RTC 时钟源控制位。
 0 = 禁止 RTC (T0 时钟源来自 Fcpu);
 1 = 开启 0.5sRTC 功能(低速时钟必须为 32768Hz 晶振)。
- Bit 1 **TC0GN**: TC0 绿色模式下唤醒功能控制位。
 0 = 禁止;
 1 = 使能。
- Bit 2 **TC0X8**: TC0 内部时钟源选择位。
 0 = TC0 内部时钟源为 Fcpu, TC0RATE 可选范围 Fcpu/2~Fcpu/256;
 1 = TC0 内部时钟源为 Fosc, TC0RATE 可选范围 Fosc/1~Fosc/128。
- Bit 3 **TC1X8**: TC1 内部时钟源选择位。
 0 = TC1 内部时钟源为 Fcpu, TC1RATE 可选范围 Fcpu/2~Fcpu/256;
 1 = TC1 内部时钟源为 Fosc, TC1RATE 可选范围 Fosc/1~Fosc/128。
- Bit [6:4] **TORATE[2:0]**: T0 分频选择位。
 000 = fcpu/256;
 001 = fcpu/128;
 ... ;
 110 = fcpu/4;
 111 = fcpu/2。
- Bit 7 **TOENB**: T0 启动控制位。
 0 = 关闭;
 1 = 开启。

* 注: RTC 模式下, TORATE 的功能被屏蔽, T0 的间隔时间固定为 0.5 sec.

8.2.3 T0C 计数寄存器

8 位计数寄存器 T0C 用于控制 T0 的中断间隔时间。

0D9H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0C	T0C7	T0C6	T0C5	T0C4	T0C3	T0C2	T0C1	T0C0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

T0C 初始值的计算公式如下：

$$\text{T0C 初始值} = 256 - (\text{T0 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

➤ 例：T0 的中断间隔时间为 10ms，高速时钟为内部 4MHz，Fcpu = Fosc/4，T0RATE = 010 (Fcpu/64)。

$$\begin{aligned} \text{T0C 初始值} &= 256 - (\text{T0 中断间隔时间} * \text{输入时钟}) \\ &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 1 / 64) \\ &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 1 / 64) \\ &= 100 \\ &= 64\text{H} \end{aligned}$$

T0 的中断间隔时间列表

T0RATE	T0CLOCK	高速模式 (Fcpu = 4MHz / 4)		低速模式 (Fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大间隔溢出时间	单步间隔时间 =max/256	最大间隔溢出时间	单步间隔时间 =max/256
000	Fcpu/256	65.536 ms	256 us	2000 ms	7812.5 us
001	Fcpu/128	32.768 ms	128 us	1000 ms	3906.25 us
010	Fcpu/64	16.384 ms	64 us	500 ms	1953.12 us
011	Fcpu/32	8.192 ms	32 us	250 ms	976.56 us
100	Fcpu/16	4.096 ms	16 us	125 ms	488.28 us
101	Fcpu/8	2.048 ms	8 us	62.5 ms	244.14 us
110	Fcpu/4	1.024 ms	4 us	31.25 ms	122.07 us
111	Fcpu/2	0.512 ms	2 us	15.625 ms	61.035 us

* 注：RTC 模式下，T0C 设置无效，T0 的间隔时间固定为 0.5S。

8.2.4 T0 操作流程

T0 的操作流程如下：

☞ T0 停止计数，禁止 T0 中断功能，并清除 T0 中断请求标志。

```
B0BCLR    FT0ENB    ; 关闭 T0 定时器。
B0BCLR    FT0IRQ    ; 清 T0IRQ。
B0BCLR    FT0IEN    ; 禁止 T0 中断。
```

☞ 设置 T0 速率。

```
MOV       A, #0xx0000b    ; T0M 的 bit4~bit6 将 T0 的速率控制在 x000xxxxb~x111xxxxb。
B0MOV     T0M,A          ; 关闭 T0 定时器。
```

➤ 设置 T0 的时钟信号 (Fcpu 或 RTC)。

```
B0BCLR    FT0TB      ; Fcpu 为时钟源。
```

或

```
B0BSET    FT0TB      ; 选择 RTC 时钟源。
```

➤ 设置 T0 的间隔时间。

```
MOV       A, #7FH
B0MOV     T0C,A      ; 设置 T0C 的值。
```

➤ 设置 T0 的功能模式。

```
B0BSET    FT0IEN     ; 开启 T0 的中断功能。
```

➤ 开启 T0 定时器。

```
B0BSET    FT0ENB
```

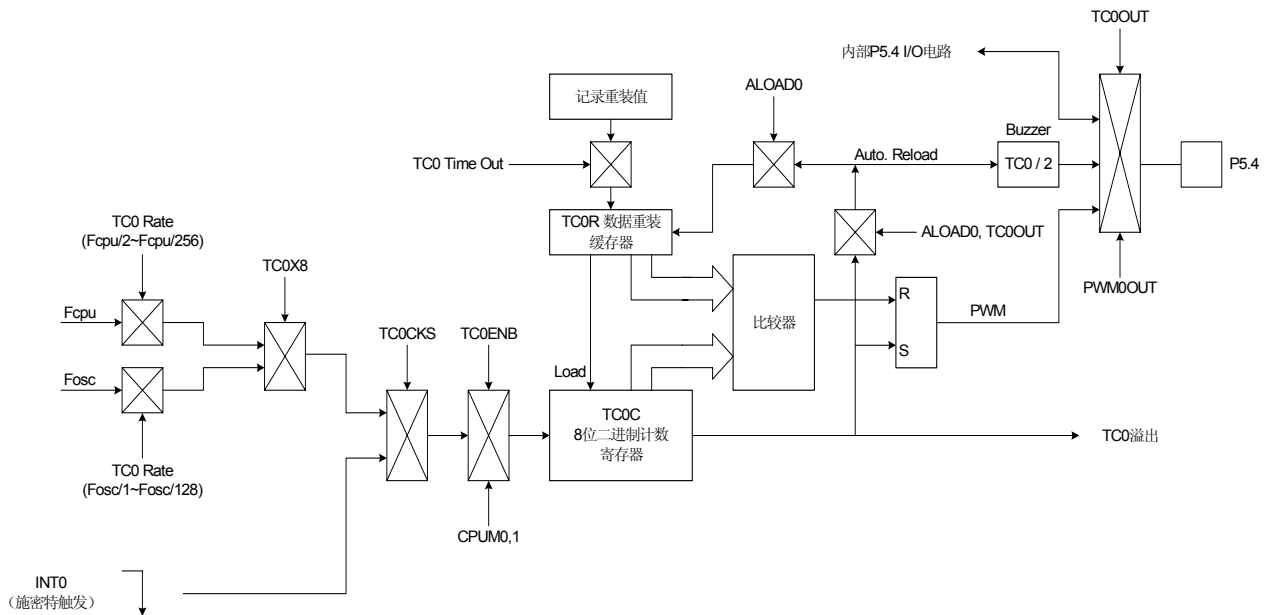
8.3 定时/计数器 TC0

8.3.1 概述

定时/计数器 TC0 为双层结构，可根据实际需要选择内部时钟或外部时钟作为计时标准。其中，内部时钟源来自 F_{cpu} 或 F_{osc} (F_{osc} 由 TC0X8 标志控制)。外部时钟源 INT0 从 P0.0 端输入（下降沿触发）。寄存器 TC0M 控制 TC0 时钟源的选择。当 TC0 从 0FFH 溢出到 00H 时，TC0 在继续计数的同时产生一个溢出信号，触发 TC0 中断请求。在 PWM 模式，TC0 的溢出时间由 ALOAD0 和 TC0OUT 位控制。

TC0 的主要功能如下：

- ☞ **8 位可编程定时器：** 根据选择的时钟频率信号，产生周期中断；
- ☞ **外部事件计数器：** 对外部事件计数；
- ☞ **绿色模式唤醒功能：** TC0 可以将系统从绿色模式下唤醒；
- ☞ **Buzzer 输出；**
- ☞ **PWM 输出。**



8.3.2 TC0M 模式寄存器

0DAH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0M	TC0ENB	TC0rate2	TC0rate1	TC0rate0	TC0CKS	ALOAD0	TC0OUT	PWM0OUT
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 0 **PWM0OUT**: PWM 输出控制。
 0 = 禁止 PWM 输出;
 1 = 使能 PWM 输出, PWM 输出占空比由 T0OUT 和 ALOAD0 控制。

Bit 1 **TC0OUT**: TC0 溢出信号输出控制位。仅当 **PWM0OUT = 0** 时有效。
 0 = 禁止, P5.4 作为输入/输出口;
 1 = 允许, P5.4 输出 TC0OUT 信号。

Bit 2 **ALOAD0**: 自动装载控制位。仅当 **PWM0OUT = 0** 时有效。
 0 = 禁止 TC0 自动重装;
 1 = 允许 TC0 自动重装。

Bit 3 **TC0CKS**: TC0 时钟信号控制位。
 0 = 内部时钟 (Fcpu 或 Fosc) ;
 1 = 外部时钟, 由 P0.0/INT0 输入。

Bit [6:4] **TC0RATE[2:0]**: TC0 分频选择位。

TC0RATE [2:0]	TC0X8 = 0	TC0X8 = 1
000	Fcpu / 256	Fosc / 128
001	Fcpu / 128	Fosc / 64
010	Fcpu / 64	Fosc / 32
011	Fcpu / 32	Fosc / 16
100	Fcpu / 16	Fosc / 8
101	Fcpu / 8	Fosc / 4
110	Fcpu / 4	Fosc / 2
111	Fcpu / 2	Fosc / 1

Bit 7 **TC0ENB**: TC0 启动控制位。
 0 = 关闭;
 1 = 开启。

* 注: 若 TC0CKS=1, 则 TC0 用作外部事件计数器, 此时不需要考虑 TC0RATE 的设置, P0.0 口无中断信号 (P00IRQ=0)。

8.3.3 TC1X8, TC0X8, TC0GN 标志

OD8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TOM	-	-	-	-	TC1X8	TC0X8	TC0GN	-
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	-
复位后	-	-	-	-	0	0	0	-

Bit 1 **TC0GN**: TC0 绿色模式唤醒功能控制位。

0 = 禁止 TC0 的唤醒功能;

1 = 允许 TC0 的唤醒功能。

Bit 2 **TC0X8**: TC0 内部时钟选择控制位。

0 = TC0 内部时钟来自 Fcpu, TC0RATE = Fcpu/2~Fcpu/256;

1 = TC0 内部时钟来自 Fosc, TC0RATE = Fosc/1~Fosc/128。

Bit 3 **TC1X8**: TC1 内部时钟选择控制位。

0 = TC1 内部时钟来自 Fcpu, TC0RATE = Fcpu/2~Fcpu/256;

1 = TC1 内部时钟来自 Fosc, TC0RATE = Fosc/1~Fosc/128。

* 注: TC0CKS = 1 时, TC0X8 和 TC0RATE 可以忽略不计。

8.3.4 TC0C 计数寄存器

TC0C 控制 TC0 的时间间隔。

0DBH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0C	TC0C7	TC0C6	TC0C5	TC0C4	TC0C3	TC0C2	TC0C1	TC0C0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC0C 初始值的计算公式如下：

$$\text{TC0C 初始值} = N - (\text{TC0 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

N 为 TC0 二进制计数范围。各模式下参数的设定如下表所示：

TC0CKS	TC0X8	PWM0	ALOAD0	TC0OUT	N	TC0C 有效值	TC0C 二进制计数范围	备注
0	0 (Fcpu/2~ Fcpu/256)	0	x	x	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
		1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b	每计数 64 次溢出
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000b~xxx11111b	每计数 32 次溢出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b	每计数 16 次溢出
	1 (Fosc/1~ Fosc/128)	0	x	x	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
		1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b	每计数 64 次溢出
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000b~xxx11111b	每计数 32 次溢出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b	每计数 16 次溢出
1	-	-	-	-	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出

- 例：TC0 的间隔时间为 10ms，时钟源来自 Fcpu (TC0CKS = 0, TC0X8 = 0)，无 PWM 输出 (PWM0 = 0)，高速时钟 = 4MHz，Fcpu=Fosc/4，TC0RATE=010 (Fcpu/64)。

$$\begin{aligned} \text{TC0C 初始值} &= N - (\text{TC0 中断间隔时间} * \text{输入时钟}) \\ &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 4 / 64) \\ &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\ &= 100 \\ &= 64\text{H} \end{aligned}$$

TC0 中断时间对应表 (TC0X8 = 0)

TC0RATE	TC0CLOCK	高速模式(fcpu = 4MHz / 4)		低速模式(fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间 = max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间 = max/256
000	Fcpu/256	65.536 ms	256 us	8000 ms	31250 us
001	Fcpu/128	32.768 ms	128 us	4000 ms	15625 us
010	Fcpu/64	16.384 ms	64 us	2000 ms	7812.5 us
011	Fcpu/32	8.192 ms	32 us	1000 ms	3906.25 us
100	Fcpu/16	4.096 ms	16 us	500 ms	1953.125 us
101	Fcpu/8	2.048 ms	8 us	250 ms	976.563 us
110	Fcpu/4	1.024 ms	4 us	125 ms	488.281 us
111	Fcpu/2	0.512 ms	2 us	62.5 ms	244.141 us

TC0X8 = 1

TC0RATE	TC0CLOCK	高速模式(fcpu = 4MHz / 4)		低速模式(fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间 = max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间 = max/256
000	Fosc/128	8.192 ms	32 us	1000 ms	7812.5 us
001	Fosc/64	4.096 ms	16 us	500 ms	3906.25 us
010	Fosc/32	2.048 ms	8 us	250 ms	1953.125 us
011	Fosc/16	1.024 ms	4 us	125 ms	976.563 us
100	Fosc/8	0.512 ms	2 us	62.5 ms	488.281 us
101	Fosc/4	0.256 ms	1 us	31.25 ms	244.141 us
110	Fosc/2	0.128 ms	0.5 us	15.625 ms	122.07 us
111	Fosc/1	0.064 ms	0.25 us	7.813 ms	61.035 us

8.3.5 TC0R 自动装载寄存器

TC0 的自动重装功能由 TC0M 的 ALOAD0 位控制。当 TC0C 溢出时，TC0R 的值自动装入 TC0C 中。这样，用户使用的过程中就不需要在中断中复位 TC0C。

TC0 为双重缓存器结构。若程序对 TC0R 进行了修改，那么修改后的 TC0R 值首先被暂存在 TC0R 的第一个缓存器中，TC0 溢出后，TC0R 的新值就会被存入 TC0R 缓存器中，从而避免 TC0 中断时间出错以及 PWM 和蜂鸣器误动作。

- * 注：在 PWM 模式下，系统自动开启重装功能，ALOAD0 用于控制溢出范围。
- * 注：TC0 将系统从绿色模式唤醒后，TC0R 的值不会由硬件装入 TC0C。即如果使用 TC0 自动装载功能，系统由 TC0 从绿色模式后，需由软件将 TC0R 的值装入 TC0C。

OCDH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0R	TC0R7	TC0R6	TC0R5	TC0R4	TC0R3	TC0R2	TC0R1	TC0R0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC0R 初始值计算公式如下：

$$\text{TC0R 初始值} = N - (\text{TC0 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

N 是 TC0 最大溢出值。TC0 的溢出时间和有效值见下表：

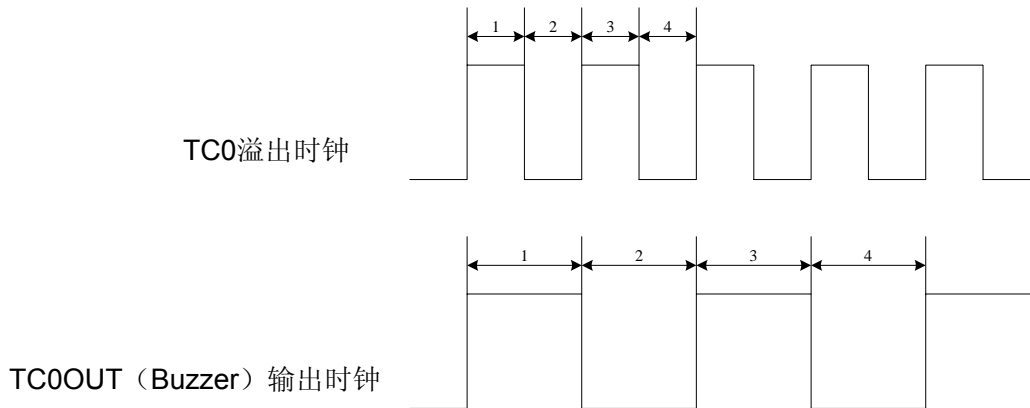
TC0CKS	TC0X8	PWM0	ALOAD0	TC0OUT	N	TC0R 有效值	TC0R 二进制有效范围
0	0 (Fcpu/2~ Fcpu/256)	0	x	x	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
		1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000b~xxx11111b
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b
	1 (Fosc/1~ Fosc/128)	0	x	x	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
		1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000b~xxx11111b
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b
1	-	-	-	-	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b

- 例：TC0 中断间隔时间设置为 10ms，时钟源选 Fcpu (TC0KS=0, TC0X8 = 0)，无 PWM 输出 (PWM0=0)，高速时钟为外部 4MHz，Fcpu=Fosc/4，TC0RATE=010 (Fcpu/64)。

$$\begin{aligned}
 \text{TC0R} &= N - (\text{TC0 中断间隔时间} * \text{输入时钟}) \\
 &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 4 / 64) \\
 &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\
 &= 100 \\
 &= 64\text{H}
 \end{aligned}$$

8.3.6 TC0 时钟频率输出（蜂鸣器输出）

对 TC0 时钟频率进行适当设置可得到特定频率的蜂鸣器输出（TC0OUT），并通过引脚 P5.4 输出。单片机内部设置 TC0 的溢出频率经过 2 分频后作为 TC0OUT 的频率，即 TC0 每溢出 2 次 TC0OUT 输出一个完整的脉冲，此时，P5.4 的 I/O 功能自动被禁止。TC0OUT 输出波形如下：



若外部高速时钟选择 4MHz，系统时钟源采用外部时钟 $F_{osc}/4$ ，程序中设置 $TC0RATE2 \sim TC0RATE1 = 110$ ， $TC0C = TC0R = 131$ ，则 TC0 的溢出频率为 2KHz，TC0OUT 的输出频率为 1KHz。下面给出范例程序。

➤ 例：设置 TC0OUT（P5.4）。

```

MOV      A,#01100000B
B0MOV    TC0M,A           ; TC0 速率 = Fcpu/4。

MOV      A,#131
B0MOV    TC0C,A           ; 自动装载参考值设置。
B0MOV    TC0R,A

B0BSET   FTC0OUT          ; TC0 的输出信号由 P5.4 输出，禁止 P5.4 的普通 I/O 功能。
B0BSET   FALOAD0         ; 允许 TC0 自动重装功能。
B0BSET   FTC0ENB         ; 开启 TC0 定时器。

```

* 注：蜂鸣器的输出有效时，“PWM0OUT”必须被置为“0”。

8.3.7 TC0 操作流程

TC0 定时器可用于定时器中断、事件计数、TC0OUT 和 PWM。下面分别举例说明。

☞ 停止 TC0 计数，禁止 TC0 中断，并清 TC0 中断请求标志。

```
B0BCLR    FTC0ENB    ; 停止 TC0 计数、TC0OUT 和 PWM。
B0BCLR    FTC0IEN    ; 禁止 TC0 中断。
B0BCLR    FTC0IRQ    ; 清 TC0 中断请求标志。
```

☞ 设置 TC0 的速率 (不包含事件计数模式)。

```
MOV       A, #0xxx0000b    ; TC0M 的 bit4~bit6 控制 TC0 的速率为 x000xxxxb~x111xxxxb。
B0MOV     TC0M,A          ; 禁止 TC0 中断。
```

☞ 设置 TC0 的时钟源。

; 选择 TC0 内部/外部时钟源。

```
B0BCLR    FTC0CKS    ; 内部时钟。
```

或

```
B0BSET    FTC0CKS    ; 外部时钟。
```

;选择 TC0 Fcpu/Fosc 内部时钟源。

```
B0BCLR    FTC0X8     ; Fcpu 内部时钟。
```

或

```
B0BSET    FTC0X8     ; Fosc 内部时钟。
```

*** 注：在 TC0 外部时钟模式下，TC0X8 可以忽略不计。**

☞ 设置 TC0 的自动装载模式。

```
B0BCLR    FALOAD0    ; 禁止 TC0 自动装载功能。
```

或

```
B0BSET    FALOAD0    ; 使能 TC0 自动装载功能。
```

☞ 设置 TC0 中断间隔时间，TC0OUT (Buzzer) 频率或 PWM 占空比。

; 设置 TC0 中断间隔时间，TC0OUT (Buzzer) 频率或 PWM 占空比。

```
MOV       A,#7FH      ; TC0 的模式决定 TC0C 和 TC0R 的值。
B0MOV     TC0C,A      ; 设置 TC0C 的值。
B0MOV     TC0R,A      ; 在自动装载模式或 PWM 模式下设置 TC0R 的值。
```

;PWM 模式下设置 PWM 的周期。

```
B0BCLR    FALOAD0    ; ALOAD0, TC0OUT = 00, PWM 周期 = 0~255。
B0BCLR    FTC0OUT
```

或

```
B0BCLR    FALOAD0    ; ALOAD0, TC0OUT = 01, PWM 周期 = 0~63。
B0BSET    FTC0OUT
```

或

```
B0BSET    FALOAD0    ; ALOAD0, TC0OUT = 10, PWM 周期 = 0~31。
B0BCLR    FTC0OUT
```

或

```
B0BSET    FALOAD0    ; ALOAD0, TC0OUT = 11, PWM 周期 = 0~15。
B0BSET    FTC0OUT
```

☞ 设置 TC0 的模式。

```
B0BSET    FTC0IEN    ; 使能 TC0 中断。
```

或

```
B0BSET    FTC0OUT    ; 使能 TC0OUT (Buzzer) 功能。
```

或

```
B0BSET    FPWM0OUT    ; 使能 PWM。
```

或

```
B0BSET    FTC0GN     ; 使能 TC0 的绿色模式下的唤醒功能。
```

☞ 开启 TC0 定时器。

```
B0BSET    FTC0ENB
```

8.4 定时/计数器 TC1

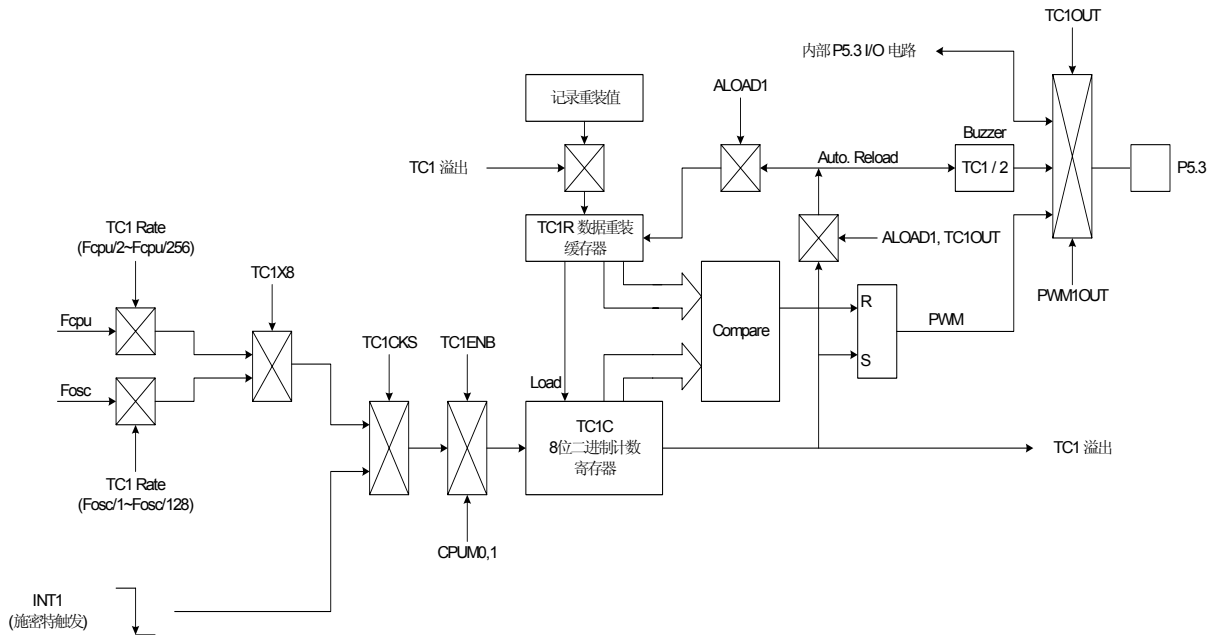
8.4.1 概述

定时/计数器 TC1 为双层结构，可根据实际需要选择内部时钟或外部时钟作为计时标准。其中，内部时钟源来自 F_{cpu} 或 F_{osc} (F_{osc} 由 TC1X8 标志控制)。外部时钟源 INT1 从 P0.1 端输入（下降沿触发）。寄存器 TC1M 控制 TC1 时钟源的选择。当 TC1 从 0FFH 溢出到 00H 时，TC1 在继续计数的同时产生一个溢出信号，触发 TC1 中断请求。

在 PWM 模式，TC1 的溢出时间由 ALOAD1 和 TC1OUT 位控制。

TC1 的主要功能如下：

- ☞ **8 位可编程定时器：** 根据选择的时钟信号，产生周期中断；
- ☞ **外部事件计数器：** 对外部事件计数；
- ☞ **Buzzer 输出；**
- ☞ **PWM 输出。**



8.4.2 TC1M 模式寄存器

0DCH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1M	TC1ENB	TC1rate2	TC1rate1	TC1rate0	TC1CKS	ALOAD1	TC1OUT	PWM1OUT
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 0 **PWM1OUT**: PWM 输出控制位。

0 = 禁止 PWM 输出;

1 = 允许 PWM 输出, PWM 输出占空比由 TC1OUT 和 ALOAD1 控制。

Bit 1 **TC1OUT**: TC1 溢出信号输出控制位。仅当 PWM1OUT = 0 时有效。

0 = 禁止, P5.3 作为普通的 I/O 口;

1 = 使能, P5.3 输出 TC1OUT 信号。

Bit 2 **ALOAD1**: 自动装载控制位。仅当 PWM1OUT = 0 时有效。

0 = 禁止;

1 = 使能。

Bit 3 **TC1CKS**: TC1 时钟源控制位。

0 = 内部时钟(Fcpu 或 Fosc);

1 = 外部时钟, 由 P0.1/INT1 输入。

Bit [6:4] **TC1RATE[2:0]**: TC1 分频选择位。

TC1RATE [2:0]	TC1X8 = 0	TC1X8 = 1
000	Fcpu / 256	Fosc / 128
001	Fcpu / 128	Fosc / 64
010	Fcpu / 64	Fosc / 32
011	Fcpu / 32	Fosc / 16
100	Fcpu / 16	Fosc / 8
101	Fcpu / 8	Fosc / 4
110	Fcpu / 4	Fosc / 2
111	Fcpu / 2	Fosc / 1

Bit 7 **TC1ENB**: TC1 启动控制位。

0 = 关闭 TC1 定时器;

1 = 开启 TC1 定时器。

* 注: 若 TC1CKS=1, 则 TC1 用作外部事件计数器, 此时不需要考虑 TC1RATE 的设置, P0.1 无中断请求 (P01IRQ=0)。

8.4.3 TC1X8 标志

0D8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0M	-	-	-	-	TC1X8	-	-	-
读/写	-	-	-	-	R/W	-	-	-
复位后	-	-	-	-	0	-	-	-

Bit 3 **TC1X8**: TC1 内部时钟选择控制位。

0 = TC1 内部时钟来自 Fcpu, TC1RATE = Fcpu/2~Fcpu/256;

1 = TC1 内部时钟来自 Fosc, TC1RATE = Fosc/1~Fosc/128。

* 注: TC1CKS = 1 时, TC1X8 和 TC1RATE 可以忽略不计。

8.4.4 TC1C 计数寄存器

TC1C 控制 TC1 的时间间隔。

ODDH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1C	TC1C7	TC1C6	TC1C5	TC1C4	TC1C3	TC1C2	TC1C1	TC1C0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC1C 初始值的计算公式如下：

$$\text{TC1C 初始值} = N - (\text{TC1 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

N 为 TC1 二进制计数范围。各模式下参数的设定如下表所示：

TC1CKS	TC1X8	PWM1	ALOAD1	TC1OUT	N	TC1C 有效值	TC1C 二进制计数范围	备注
0	0 (Fcpu/2~ Fcpu/256)	0	x	x	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
		1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b	每计数 64 次溢出
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000b~xxx11111b	每计数 32 次溢出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b	每计数 16 次溢出
	1 (Fosc/1~ Fosc/128)	0	x	x	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
		1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b	每计数 64 次溢出
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000b~xxx11111b	每计数 32 次溢出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b	每计数 16 次溢出
1	-	-	-	-	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出

- 例：TC1 的间隔时间为 10ms，时钟源来自 Fcpu (TC1CKS = 0, TC1X8 = 0)，无 PWM 输出 (PWM1 = 0)，高速时钟 = 4MHz，Fcpu=Fosc/4，TC1RATE=010 (Fcpu/64)。

$$\begin{aligned} \text{TC1C 初始值} &= N - (\text{TC1 中断间隔时间} * \text{输入时钟}) \\ &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 4 / 64) \\ &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\ &= 100 \\ &= 64\text{H} \end{aligned}$$

TC1 中断时间对应表，TC1X8 = 0

TC1RATE	TC1CLOCK	高速模式(fcpu = 4MHz / 4)		低速模式(fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间 = max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间 = max/256
000	Fcpu/256	65.536 ms	256 us	8000 ms	31250 us
001	Fcpu/128	32.768 ms	128 us	4000 ms	15625 us
010	Fcpu/64	16.384 ms	64 us	2000 ms	7812.5 us
011	Fcpu/32	8.192 ms	32 us	1000 ms	3906.25 us
100	Fcpu/16	4.096 ms	16 us	500 ms	1953.125 us
101	Fcpu/8	2.048 ms	8 us	250 ms	976.563 us
110	Fcpu/4	1.024 ms	4 us	125 ms	488.281 us
111	Fcpu/2	0.512 ms	2 us	62.5 ms	244.141 us

TC1 中断时间对应表，TC1X8 = 1

TC1RATE	TC1CLOCK	高速模式(fcpu = 4MHz / 4)		低速模式(fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间 = max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间 = max/256
000	Fosc/128	8.192 ms	32 us	1000 ms	7812.5 us
001	Fosc/64	4.096 ms	16 us	500 ms	3906.25 us
010	Fosc/32	2.048 ms	8 us	250 ms	1953.125 us
011	Fosc/16	1.024 ms	4 us	125 ms	976.563 us
100	Fosc/8	0.512 ms	2 us	62.5 ms	488.281 us
101	Fosc/4	0.256 ms	1 us	31.25 ms	244.141 us
110	Fosc/2	0.128 ms	0.5 us	15.625 ms	122.07 us
111	Fosc/1	0.064 ms	0.25 us	7.813 ms	61.035 us

8.4.5 TC1R 自动装载寄存器

TC1 的自动重装功能由 TC1M 的 ALOAD1 位控制。当 TC1C 溢出时，TC1R 的值自动装入 TC1C 中。这样，用户在使用过程中就不需要在中断中复位 TC1C。

TC1 为双重缓存器结构。若程序对 TC1R 进行了修改，那么修改后的 TC1R 值首先被暂存在 TC1R 的第一个缓存器中，TC1 溢出后，TC1R 的新值就会被存入 TC1R 缓存器中，从而避免 TC1 中断时间出错以及 PWM 和蜂鸣器误动作。

* 注：在 PWM 模式下，系统自动开启自动重装功能，ALOAD1 用于控制溢出范围。

ODEH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1R	TC1R7	TC1R6	TC1R5	TC1R4	TC1R3	TC1R2	TC1R1	TC1R0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC1R 初始值计算公式如下：

$$\text{TC1R 初始值} = N - (\text{TC1 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

N 是 TC1 最大溢出值。TC1 的溢出时间和有效值见下表：

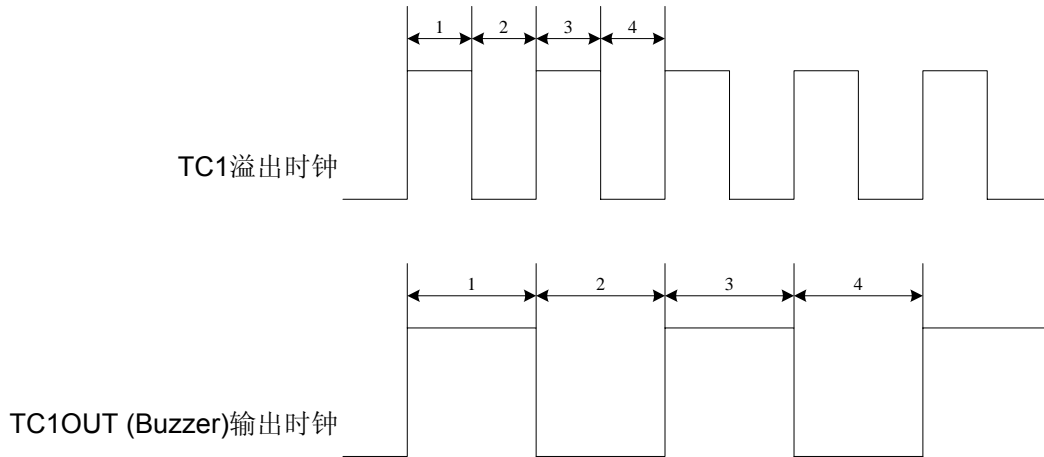
TC1CKS	TC1X8	PWM1	ALOAD1	TC1OUT	N	TC1R 有效值	TC1R 二进制有效范围
0	0 (Fcpu/2~ Fcpu/256)	0	x	x	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
		1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000b~xxx11111b
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b
	1 (Fosc/1~ Fosc/128)	0	x	x	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
		1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b
1	-	1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000b~xxx11111b
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b

- 例：TC1 中断间隔时间设置为 10ms，时钟源选 Fcpu (TC1CKS=0, TC1X8 = 0)，无 PWM 输出 (PWM1=0)，高速时钟为外部 4MHz，Fcpu=Fosc/4，TC1RATE=010 (Fcpu/64)。

$$\begin{aligned}
 \text{TC1R 有效值} &= N - (\text{TC1 中断间隔时间} * \text{输入时钟}) \\
 &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 4 / 64) \\
 &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\
 &= 100 \\
 &= 64\text{H}
 \end{aligned}$$

8.4.6 TC1 时钟频率输出（蜂鸣器输出）

对 TC1 时钟频率进行适当设置可得到特定频率的蜂鸣器输出（TC1OUT），并通过引脚 P5.3 输出。单片机内部设置 TC1 的溢出频率经过 2 分频后作为 TC1OUT 的频率，即 TC1 每溢出 2 次 TC1OUT 输出一个完整的脉冲，此时，P5.3 的 I/O 功能自动被禁止。TC1OUT 输出波形如下：



若外部高速时钟选择 4MHz，系统时钟源采用外部时钟 $F_{osc}/4$ ，程序中设置 $TC1RATE2 \sim TC1RATE1 = 110$ ， $TC1C = TC1R = 131$ ，则 TC1 的溢出频率为 2KHz，TC1OUT 的输出频率为 1KHz。下面给出范例程序。

➤ 例：设置 TC1OUT（P5.3）。

```

MOV      A,#01100000B
B0MOV   TC1M,A           ; TC1 速率 = Fcpu/4。

MOV      A,#131
B0MOV   TC1C,A           ; 自动装载参考值设置。
B0MOV   TC1R,A

B0BSET  FTC1OUT          ; TC1 的输出信号由 P5.3 输出，禁止 P5.3 的普通 I/O 功能。
B0BSET  FALOAD1          ; 使能 TC1 自动装载功能。
B0BSET  FTC1ENB          ; 开启 TC1 定时器。

```

* 注：蜂鸣器的输出有效时，“PWM1OUT”必须被置为“0”。

8.4.7 TC1 操作流程

TC1 定时器可用于定时器中断、事件计数、TC1OUT 和 PWM。下面分别举例说明。

☞ 停止 TC1 计数，禁止 TC1 中断并清 TC1 中断请求标志。

B0BCLR	FTC1ENB	; 停止 TC1 计数、TC1OUT 和 PWM。
B0BCLR	FTC1IEN	; 禁止 TC1 中断。
B0BCLR	FTC1IRQ	; 清 TC1 中断请求标志。

☞ 设置 TC1 的速率 (不包含事件计数模式)。

MOV	A, #0xxx0000b	;TC1M 的 bit4~bit6 控制 TC1 的速率在 x000xxxxb~x111xxxxb。
B0MOV	TC1M,A	; 禁止 TC1 中断。

☞ 设置 TC1 的时钟源。

; 选择 TC1 内部/外部时钟源。

B0BCLR	FTC1CKS	; 内部时钟。
--------	---------	---------

或

B0BSET	FTC1CKS	; 外部时钟。
--------	---------	---------

;选择 TC1 Fcpu/Fosc 内部时钟源。

B0BCLR	FTC1X8	; Fcpu 内部时钟。
--------	--------	--------------

或

B0BSET	FTC1X8	; Fosc 内部时钟。
--------	--------	--------------

*** 注：在 TC1 外部时钟模式下，TC1X8 可以忽略不计。**

☞ 设置 TC1 的自动装载模式。

B0BCLR	FALOAD1	; 禁止 TC1 自动装载功能。
--------	---------	------------------

或

B0BSET	FALOAD1	; 使能 TC1 自动装载功能。
--------	---------	------------------

☞ 设置 TC1 中断间隔时间，TC1OUT (Buzzer) 频率或 PWM 占空比。

; 设置 TC1 中断间隔时间，TC1OUT (Buzzer) 频率或 PWM 占空比。

MOV	A,#7FH	; TC1 的模式决定 TC1C 和 TC1R 的值。
-----	--------	-----------------------------

B0MOV	TC1C,A	; 设置 TC1C 的值。
-------	--------	---------------

B0MOV	TC1R,A	; 在自动装载模式或 PWM 模式下设置 TC1R 的值。
-------	--------	-------------------------------

;PWM 模式下设置 PWM 周期。

B0BCLR	FALOAD1	; ALOAD1, TC1OUT = 00, PWM 周期 = 0~255。
--------	---------	--

B0BCLR	FTC1OUT	
--------	---------	--

或

B0BCLR	FALOAD1	; ALOAD1, TC1OUT = 01, PWM 周期 = 0~63。
--------	---------	---------------------------------------

B0BSET	FTC1OUT	
--------	---------	--

或

B0BSET	FALOAD1	; ALOAD1, TC1OUT = 10, PWM 周期 = 0~31。
--------	---------	---------------------------------------

B0BCLR	FTC1OUT	
--------	---------	--

或

B0BSET	FALOAD1	; ALOAD1, TC1OUT = 11, PWM 周期 = 0~15。
--------	---------	---------------------------------------

B0BSET	FTC1OUT	
--------	---------	--

☞ 设置 TC1 的模式。

B0BSET	FTC1IEN	; 使能 TC1 中断。
--------	---------	--------------

或

B0BSET	FTC1OUT	; 使能 TC1OUT (Buzzer) 功能。
--------	---------	--------------------------

或

B0BSET	FPWM1OUT	; 使能 PWM。
--------	----------	-----------

☞ 开启 TC1 定时器。

B0BSET	FTC1ENB	;
--------	---------	---

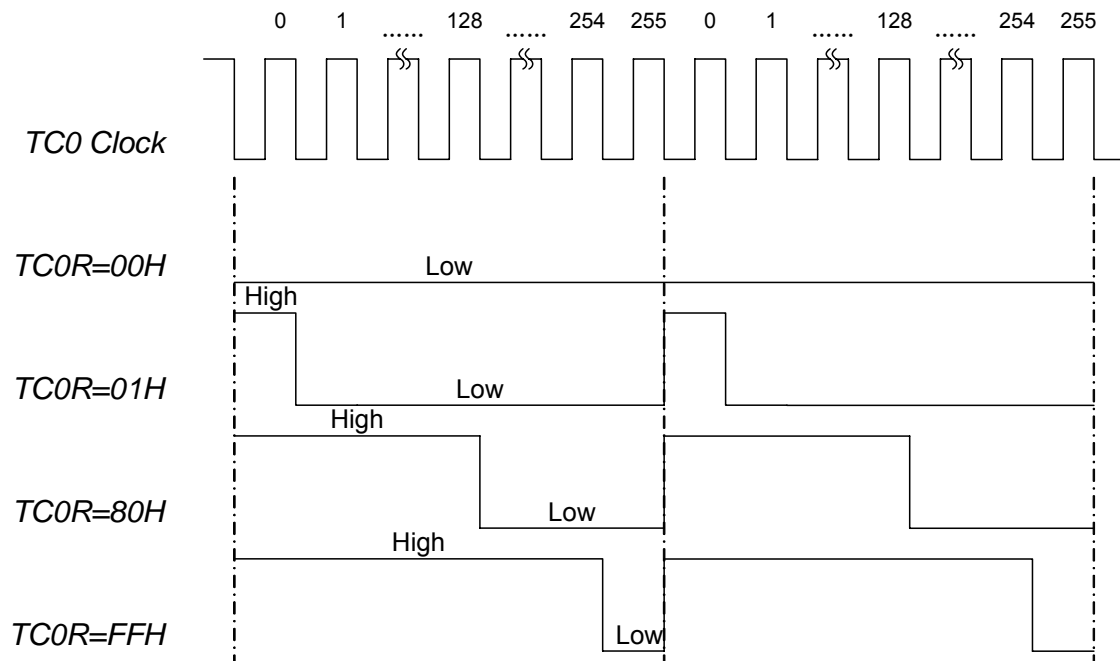
8.5 PWM0 模式

8.5.1 概述

PWM 信号通过 PWM0OUT (P5.4 引脚) 输出 (256 阶)。8 位计数器 TC0C 计数过程中不断与 TC0R 相比较, 当 TC0C 的值增加到与 TC0R 相等时, PWM 输出低电平, 当 TC0C 的值溢出重新回到 0 时, PWM 被强制输出高电平。PWM0 输出占空比 = $TC0R / 256$ 。

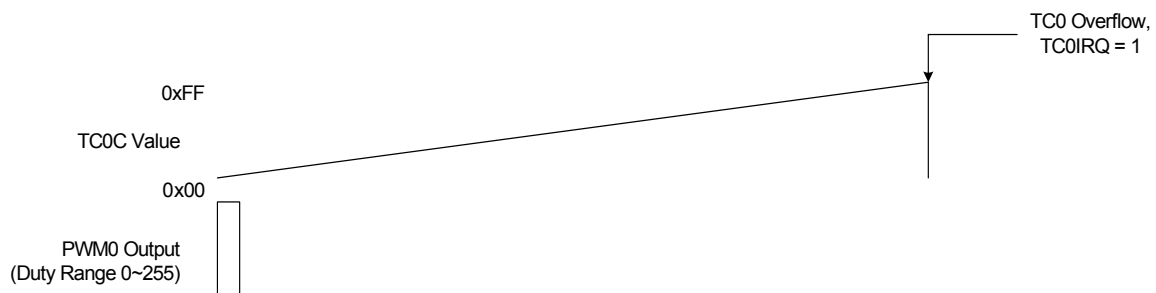
PWM 占空比范围	TC0C 有效值	TC0R 有效值	MAX. PWM 频率 (Fcpu = 4MHz)	备注
0/256~255/256	00H~0FFH	00H~0FFH	7.8125K	每计数 256 次溢出

PWM 输出占空比随 TC0R 的变化而变化: 0/256~255/256。



8.5.2 TC0IRQ 和 PWM0 输出占空比

在 PWM 模式下, TC0IRQ 的频率与 PWM 的占空比有关, 具体情况如下图所示:



8.5.3 PWM0 编程举例

- 例：PWM0 输出设置。外部高速振荡器输出频率= 4MHZ, $F_{cpu} = F_{osc}/4$, PWM0 输出占空比= 30/256, 输出频率 1KHZ, PWM 时钟源来自外部时钟, TC0 速率= $F_{cpu}/4$, $TC0RATE2 \sim TC0RATE0 = 110$, $TC0C = TC0R = 30$ 。

```

MOV      A,#01100000B
B0MOV    TC0M,A           ; TC0 速率= $F_{cpu}/4$ 。

MOV      A,#30
B0MOV    TC0C,A           ; PWM 输出占空比=30/256。
B0MOV    TC0R,A

B0BSET   FPWM0OUT         ; PWM0 输出至 P5.4, 禁止 P5.4 I/O 功能。
B0BSET   FTC0ENB         ; 使能 TC0 定时器。

```

* 注：TC0R 为只写寄存器，不能用 INCMS 和 DECMS 指令对其进行操作。

- 例：改变 TC0R 的内容。

```

MOV      A, #30H
B0MOV    TC0R, A

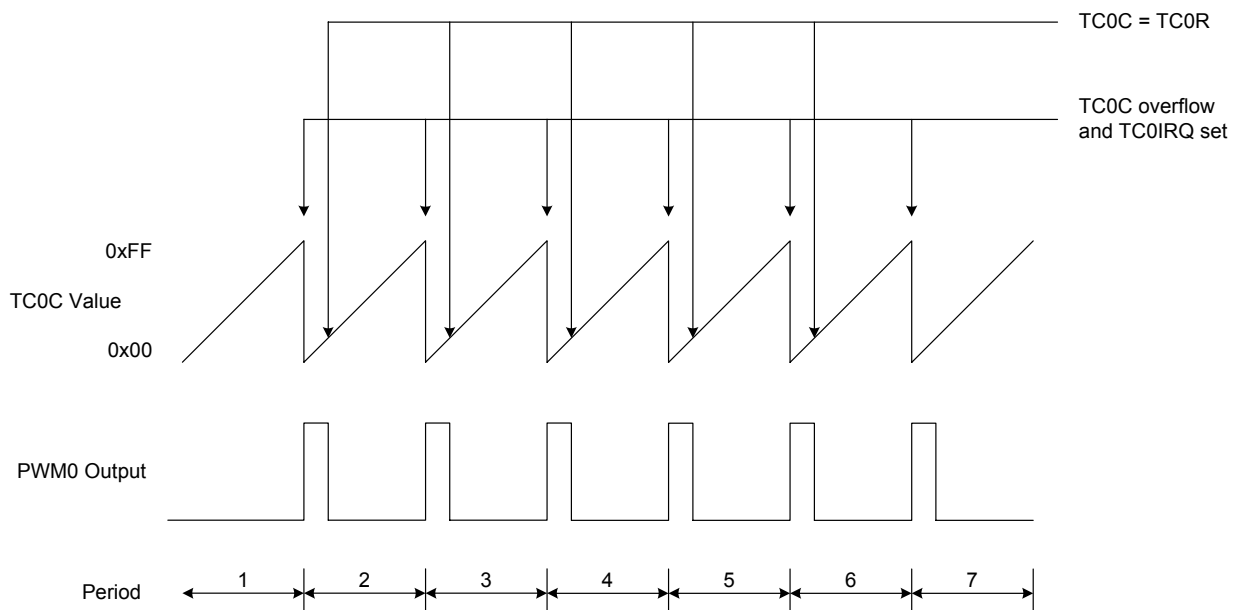
INCMS    BUF0
NOP
B0MOV    A, BUF0
B0MOV    TC0R, A

```

* 注：PWM0 可以在中断下工作。

8.5.4 PWM0 占空比注意事项

在 PWM 模式下，系统会随时比较 TC0C 和 TC0R 的值。如果 $TC0C < TC0R$, PWM 输出高电平，而当 $TC0C \geq TC0R$ 时则输出低电平。当 TC0C 发生改变的时候，PWM 的占空比也随着改变，如果 TC0R 保持恒定，那么 PWM 输出波形也保持稳定。



上图所示是 TC0R 恒定时的波形。每当 TC0C 溢出时，PWM 都输出高电平， $TC0C \geq TC0R$ 时，PWM 输出低电平。

* 注：若要在程序处理过程中设置 PWM 的占空比，必须得在下一个周期开始时进行。

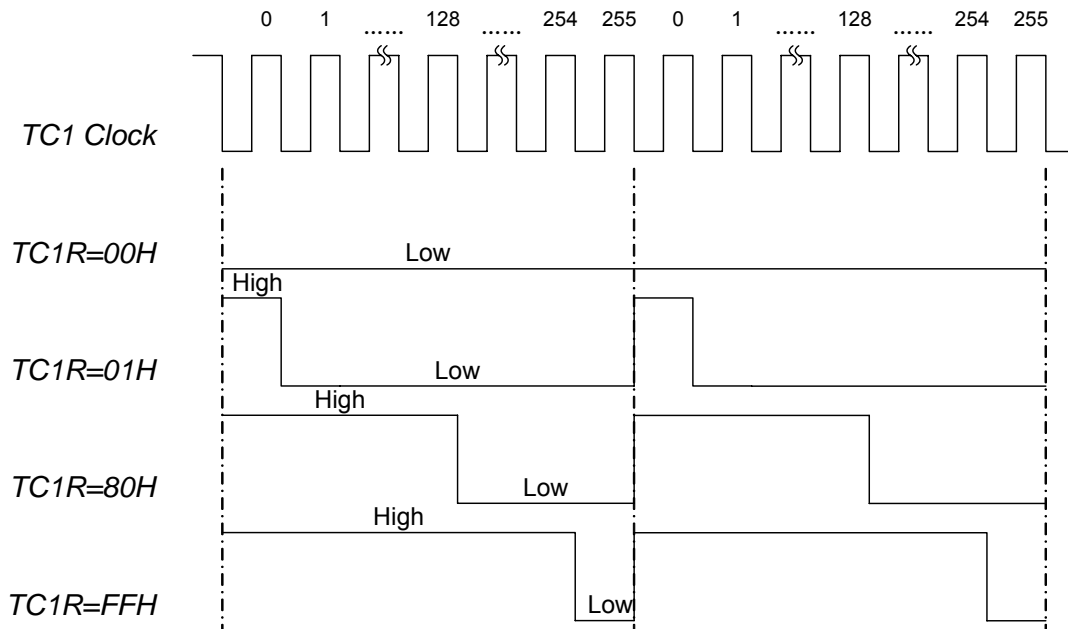
8.6 PWM1 模式

8.6.1 概述

PWM 的功能由定时/计数器 TC1 产生，PWM 信号通过 PWM1OUT (P5.3 引脚) 输出，8 位计数器的计数系数为 256 位。8 位计数器 TC1C 计数过程中不断与 TC1R 相比较，当 TC1C 的值增加到与 TC1R 相等时，PWM 输出低电平，当 TC1C 的值溢出重新回到 0 时，PWM 被强制输出高电平。PWM1 输出占空比 = $TC1R / 256$ 。

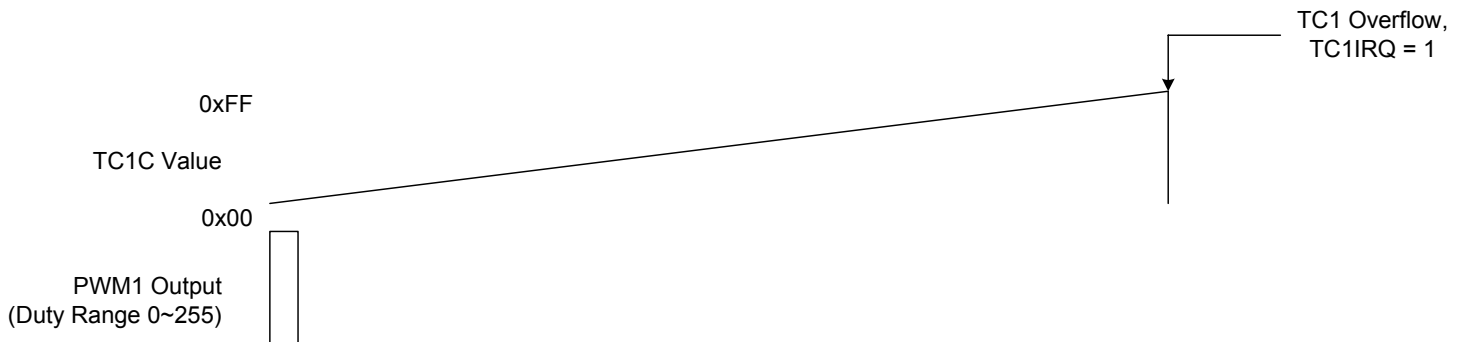
PWM 占空比范围	TC1C 有效值	TC1R 有效值	MAX. PWM 频率 (Fcpu = 4MHz)	备注
0/256~255/256	00H~0FFH	00H~0FFH	7.8125K	每计数 256 次溢出

PWM 输出占空比随 TC1R 的变化而变化：0/256~255/256。



8.6.2 TC1IRQ 和 PWM 占空比

在 PWM 模式下，TC1IRQ 的频率与 PWM 的占空比有关，具体情况如下图所示：



8.6.3 PWM 编程举例

- 例：PWM1 输出设置。外部高速振荡器输出频率 = 4MHZ, $F_{cpu} = F_{osc}/4$, PWM1 输出占空比 = 30/256, 输出频率 1KHZ, PWM1 时钟源来自外部时钟, TC1 速率 = $F_{cpu}/4$, $TC1RATE2 \sim TC1RATE0 = 110$, $TC1C = TC1R = 30$ 。

```
MOV      A,#01100000B
B0MOV   TC1M,A           ; 设置 TC1 速率为 Fcpu/4

MOV      A,#30
B0MOV   TC1C,A           ; 设置 PWM 占空比为 30/256。
B0MOV   TC1R,A

B0BSET  FPWM1OUT        ; PWM1 输出至 P5.3, 禁止 P5.3 I/O 功能。
B0BSET  FTC1ENB         ; 启动 TC1 定时器。
```

* 注：TC1R 为只写寄存器，不能用 INCMS 和 DECMS 指令对其进行操作。

- 例：改变 TC1R 的内容。

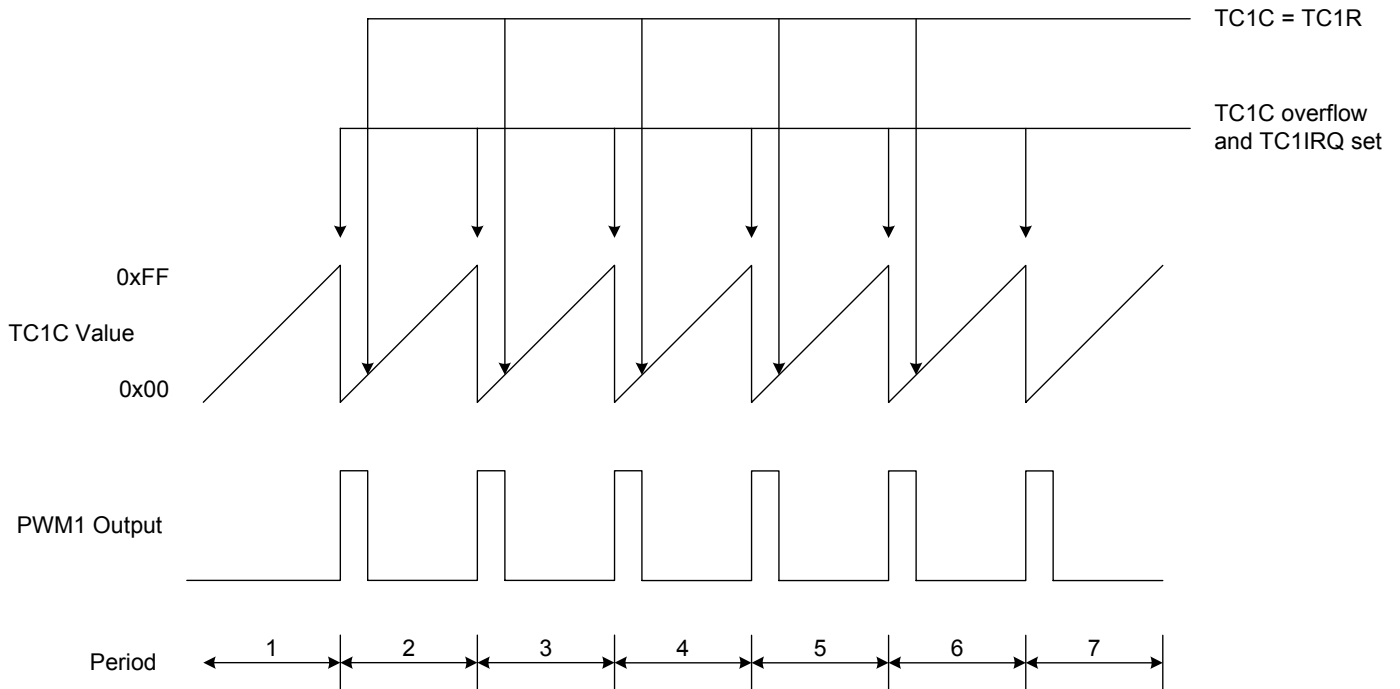
```
MOV      A,#30H
B0MOV   TC1R,A

INCMS   BUF0
NOP
B0MOV   A,BUF0
B0MOV   TC1R,A
```

* 注：PWM1 可以在中断下工作。

8.6.4 PWM1 占空比注意事项

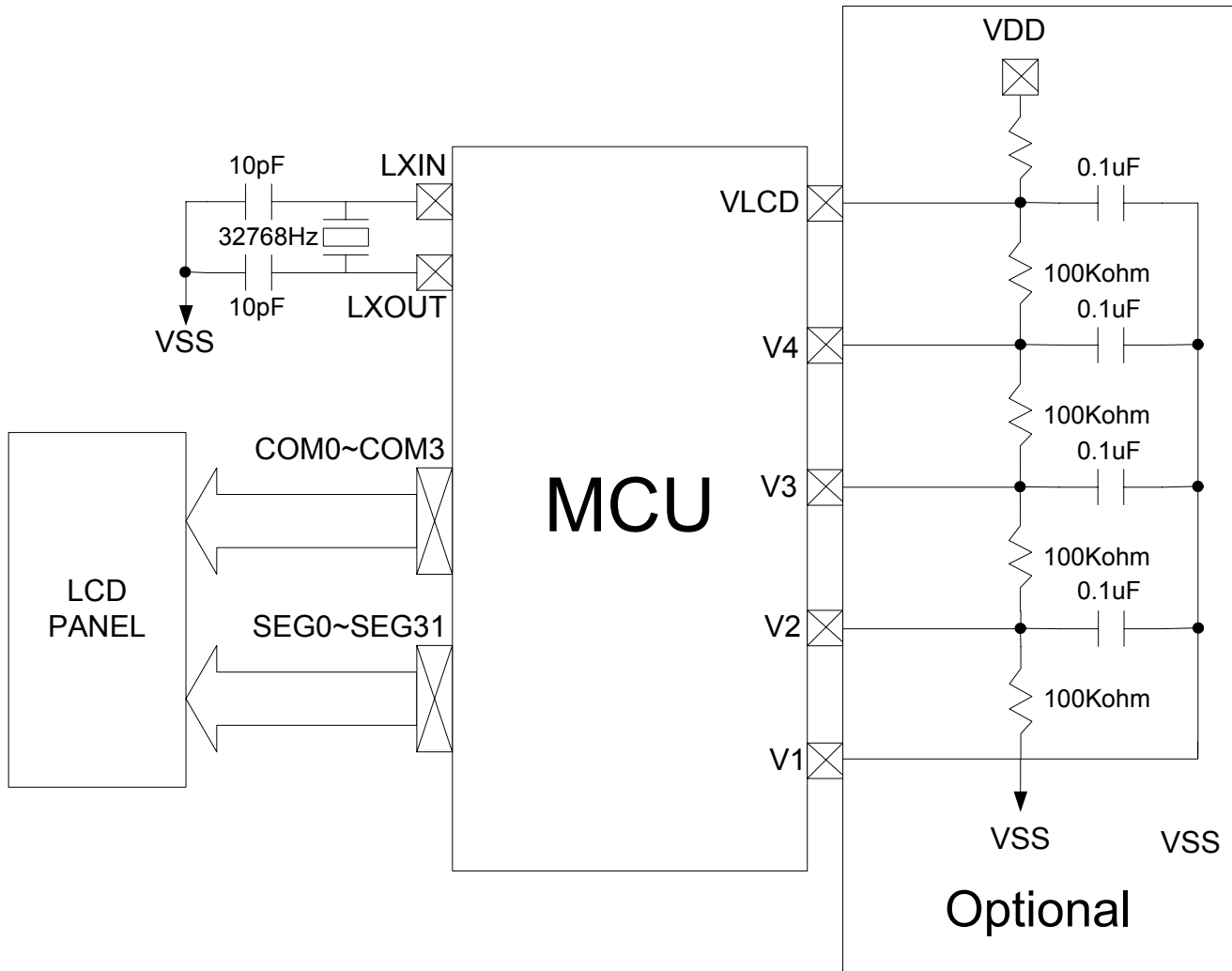
在 PWM 模式下，系统会随时比较 TC1C 和 TC1R 的值。如果 $TC1C < TC1R$ ，PWM 输出高电平，而当 $TC1C \geq TC1R$ 时则输出低电平。当 TC1C 发生改变的时候，PWM 的占空比也随着改变，如果 TC1R 保持恒定，那么 PWM 输出波形也保持稳定。



9 4x32 LCD 驱动

9.1 概述

SN8P2808 内置两种类型的 LCD 驱动模块，一种为 4x32（4 个 com 口和 32 个 seg 口，共 128 点）的 LCD 驱动，支持 1/4 占空比和 1/3 偏压的 LCD 面板，另一种为 8x28（8 个 com 口和 28 个 seg 口，共 224 点）的 LCD 驱动，支持 1/8 占空比和 1/4 偏压的 LCD 面板。LCD 帧速率为 64Hz（ $32768\text{Hz}/512 = 64\text{Hz}$ ），可选择外部 32768Hz 晶振或 RC 振荡电路作为时钟源。用户可在 VLCD/V2/V1 间增加电阻以取得较大的驱动电流。



基本 LCD 电路

9.2 LCD 寄存器

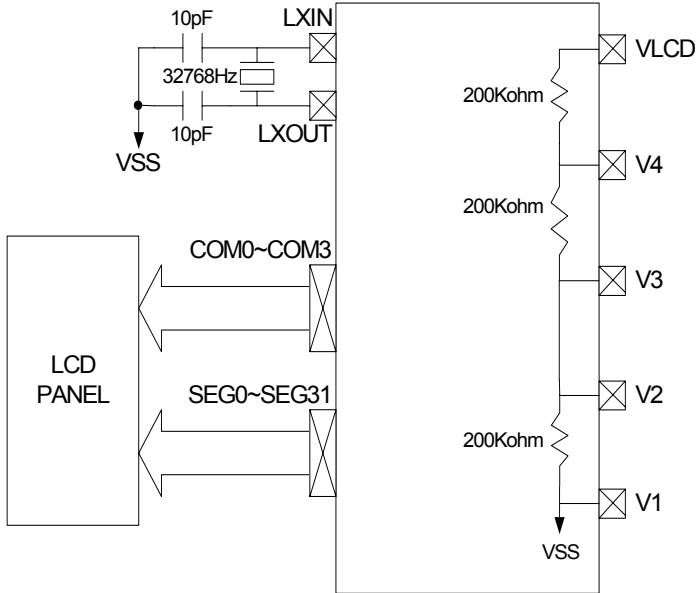
0CBH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
LCDM	-	-	-	COMSEL	RCLK	P2SEG	BIAS	LCDENB
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

- Bit 4 **COMSEL:** LCD COM 选择位。
 1 = 设置 LCD 为 4 COM * 32 SEG;
 0 = 设置 LCD 为 8 COM * 28 SEG 。
- Bit 3 **RCLK:** 外部低速时钟的类型选择位。
 0 = 32768Hz 石英/陶瓷，分别连接到 LXIN、LXOUT 引脚；
 1 = RC 振荡电路。
- Bit 2 **P2SEG:** Seg24~Seg31 与 P2.0~P2.7 共享的控制位。
 0 = 为 Seg24~Seg 31 引脚；
 1 = 为 P2.0~P2.7 引脚。
- Bit 1 **BIAS:** LCD 偏压控制位。
 0 = 1/4 偏压；
 1 = 1/3 偏压。
- Bit 0 **LCDENB:** LCD 控制位。
 0 = 禁止；
 1 = 启动。

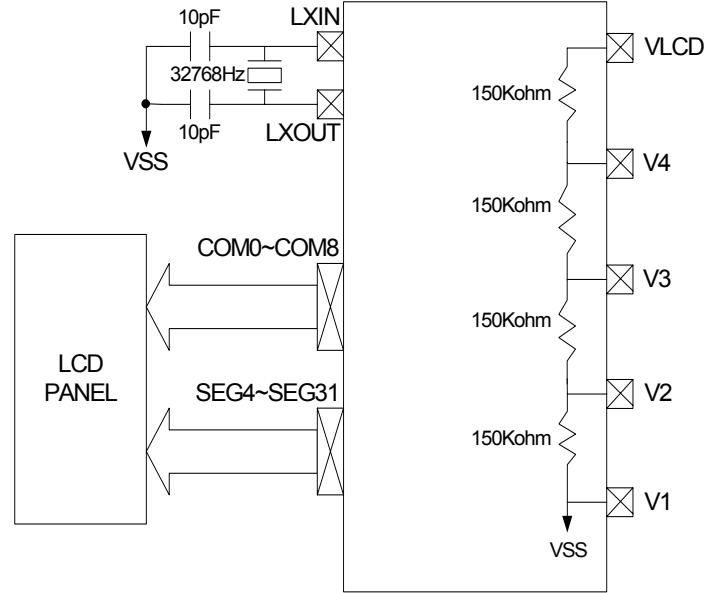
* 注：Segment 24~Segment 31 引脚和 P2.0~P2.7 引脚共享，当这些引脚作为普通的 I/O 口时，LCDM 的 P2SEG 位必须置 1。

9.3 LCD 设置

在 4*32 LCD 模式下, COM0~COM3 和 SEG0~SEG31 有效, 在 8*24 LCD 模式下, COM0~COM7 和 SEG4~SEG31 有效, 用户可根据自己的 LCD 面板, 选择不同的 LCD 点数 (dots)。另外, 单片机还提供不同的偏压值: 1/3 和 1/4。以上这些设置所需的电阻电路已集成在单片机内部, 因而在实际应用中, 用户只需将 V1/V2/V3 与 0.1uF 的电容连接。

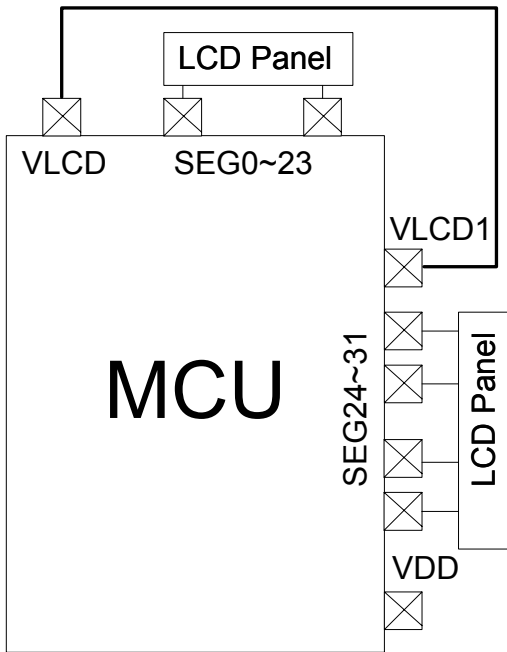


1/3 bias, 1/4 duty, LCD Circuit.

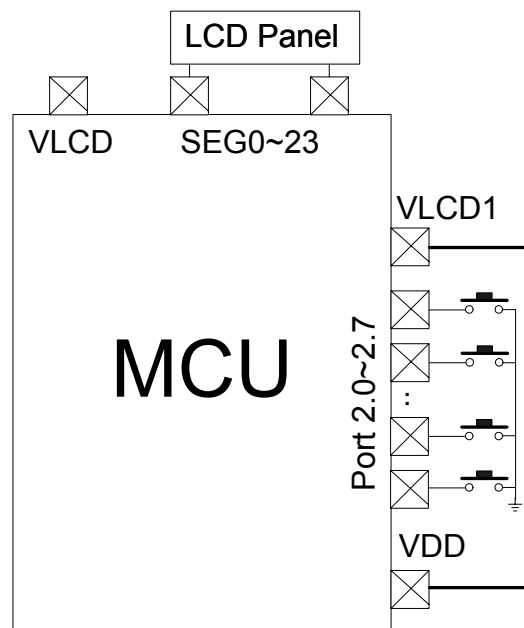


1/4 bias, 1/8 duty, LCD Circuit.

P2SEG 位可以设置 SEG24~SEG31 与 P2 口共享的引脚为 LCD 的 seg 口或普通 I/O 口。当 P2SEG=0 时, 这些引脚为 LCD 应用引脚, VLCD1 与 VLCD 相连接; 当 P2SEG=1 时, 这些引脚为 I/O 应用引脚, VLCD1 与 VDD 相连接。



P2SEG=0



P2SEG=1

* 注:

1. 1/3 偏压下, V3 与 V2 相连接。
2. 在 VLCD/V1/V2/V3/V4 引脚接上 0.1uF 电容可保证电压的稳定。

➤ 例: 设置 LCD 模式。

; 设置 LCD 32768Hz 时钟源类型。

B0BCLR FRCLK ; R 型模式。

或

B0BSET FRCLK ; 石英/陶瓷振荡器。

; 设置 LCD 偏压。

B0BCLR FBIAS ; RC 振荡器。

或

B0BSET FBIAS ; 1/4 偏压。

; 设置 LCD COM。

B0BCLR FCOMSEL ; 1/3 偏压。

或

B0BSET FCOMSEL ; 设置为 8 COM * 28 SEG。

; Set LCD P2SEG.

B0BCLR FP2SEG ; 设置为 4 COM * 32 SEG。

或

B0BSET FP2SEG ; 使能 Seg24~Seg 31 引脚。

; 开启 LCD 功能。

B0BSET FLCDENB ; 使能 P2.0~P2.7 引脚。

B0BSET FLCDENB ; 开启 LCD 驱动功能。

9.4 LCD RAM 分配

LCD 的点数 (dots) 由 LCD RAM bank15 控制, 使用间接寻址 (bank0) 或者直接寻址 (bank15) 访问 LCD RAM。由 LCD SEG 决定 LCD RAM 的分配放置。一个 SEG 地址包括 4 个 COM 数据。COM0 ~ COM7 是一个 LCD RAM 的低字节数据 (bit0 ~ bit7)。LCD RAM 的分配如下表所示:

RAM bank 15 地址 vs. Common/Segment 位置

RAM	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7
地址	LCD	COM0	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM	COM
00h	SEG0	00h.0	00h.1	00h.2	00h.3
01h	SEG1	01h.0	01h.1	01h.2	01h.3
02h	SEG2	02h.0	02h.1	02h.2	02h.3
03h	SEG3	03h.0	03h.1	03h.2	03h.3
04h	SEG4	04h.0	04h.1	04h.2	04h.3	04h.4	04h.5	04h.6	04h.7
.
.
0Ch	SEG12	0Ch.0	0Ch.1	0Ch.2	0Ch.3	0Ch.4	0Ch.5	0Ch.6	0Ch.7
0Dh	SEG13	0Dh.0	0Dh.1	0Dh.2	0Dh.3	0Dh.4	0Dh.5	0Dh.6	0Dh.7
0Eh	SEG14	0Eh.0	0Eh.1	0Eh.2	0Eh.3	0Eh.4	0Eh.5	0Eh.6	0Eh.7
0Fh	SEG15	0Fh.0	0Fh.1	0Fh.2	0Fh.3	0Fh.4	0Fh.5	0Fh.6	0Fh.7
10h	SEG16	10h.0	10h.1	10h.2	10h.3	10h.4	10h.5	10h.6	10h.7
.
.
.
1Bh	SEG27	1Bh.0	1Bh.1	1Bh.2	1Bh.3	1Bh.4	1Bh.5	1Bh.6	1Bh.7
1Ch	SEG28	1Ch.0	1Ch.1	1Ch.2	1Ch.3	1Ch.4	1Ch.5	1Ch.6	1Ch.7
1Dh	SEG29	1Dh.0	1Dh.1	1Dh.2	1Dh.3	1Dh.4	1Dh.5	1Dh.6	1Dh.7
1Eh	SEG30	1Eh.0	1Eh.1	1Eh.2	1Eh.3	1Eh.4	1Eh.5	1Eh.6	1Eh.7
1Fh	SEG31	1Fh.0	1Fh.1	1Fh.2	1Fh.3	1Fh.4	1Fh.5	1Fh.6	1Fh.7

➤ 例: 通过间接寻址@YZ bank0 设置 LCD RAM。

```

B0MOV      Y, #0FH      ; 设置@YZ 指向 LCD RAM 的地址 1500H。
CLR        Z

MOV        A, #00001010B ; 设置 SEG0 的 COM0=0, COM1=1, COM=0, COM3=1。
B0MOV      @YZ, A

INCMS      Z            ; 指向下一个 segment 地址。
...

```

➤ 例: 通过直接寻址 bank15 设置 LCD RAM。

```

MOV        A, #15      ; 切换到 RAM bank 15。
B0MOV      RBANK, A

MOV        A, #00001010B ; 设置 SEG0 的 COM0=0, COM1=1, COM=0, COM3=1。
MOV        00H, A

BCLR      01H.0        ; 清 SEG 1 的 COM0=0。
BSET      01H.1        ; 设置 SEG 1 的 COM1=1。
...
MOV        A, #0       ; 切换到 RAM bank 0。
B0MOV      RBANK, A

```

* 注: 用指令“B0XXX”来访问 RAM Bank0 (系统寄存器和用户自定义的 RAM 0000H~007FH)。

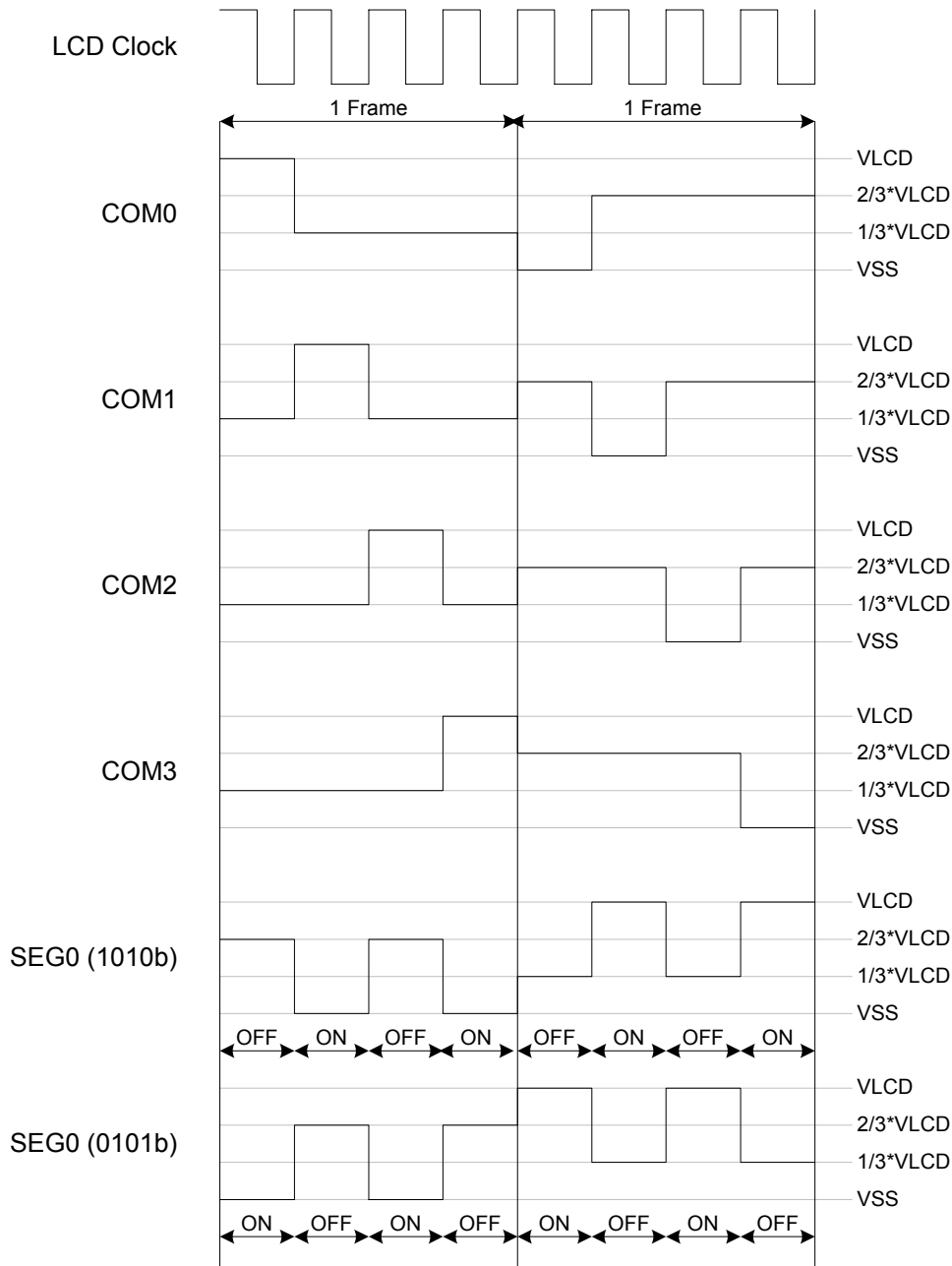
9.5 LCD 时间及波形

F-frame =外部低速时钟/ 512

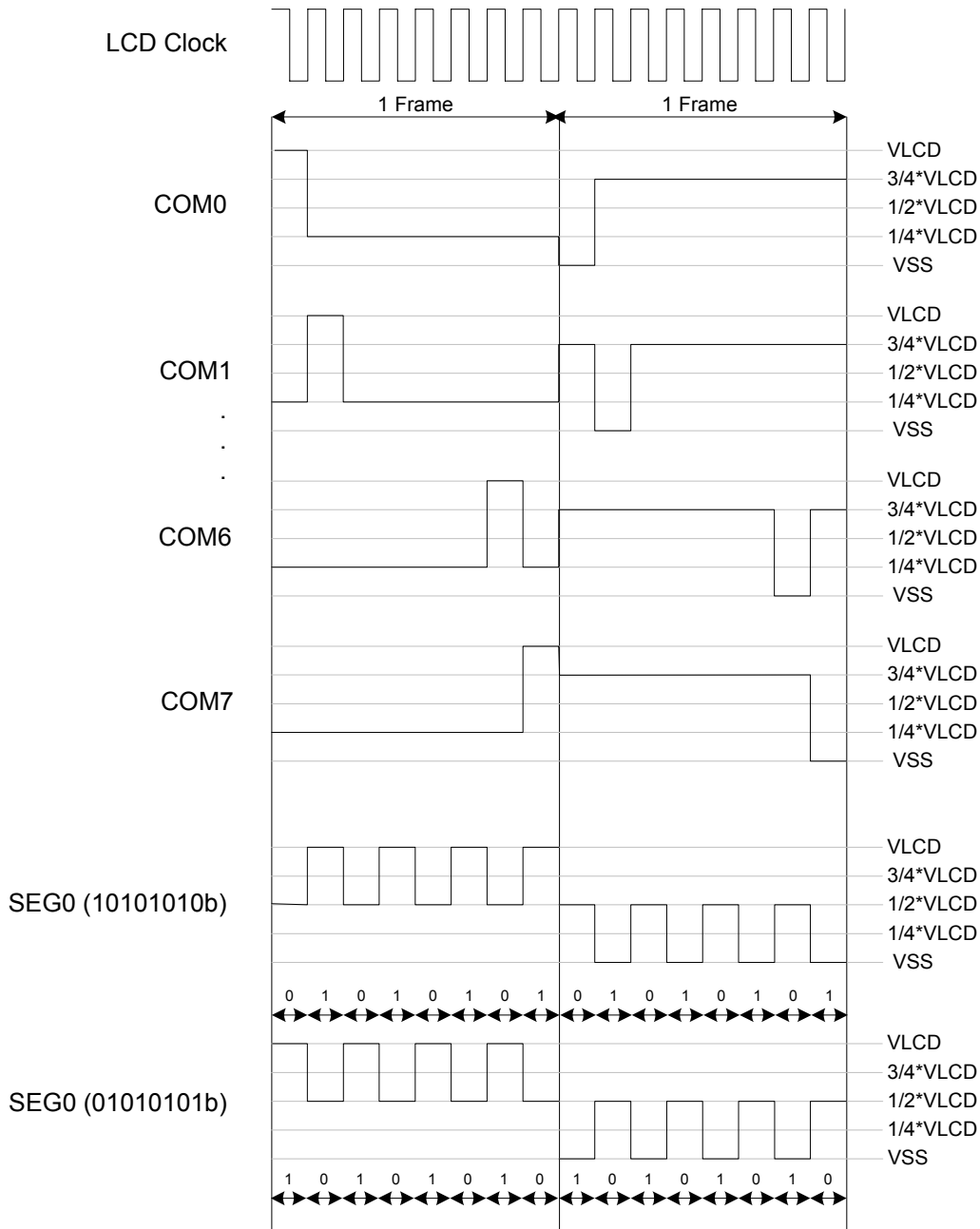
Ex. 外部低速时钟为 2768Hz. F-frame 为 32768Hz/512 = **64Hz**.

注: LCD 驱动时钟源为外部低速时钟。

1/3 偏压, 1/4 占空比。



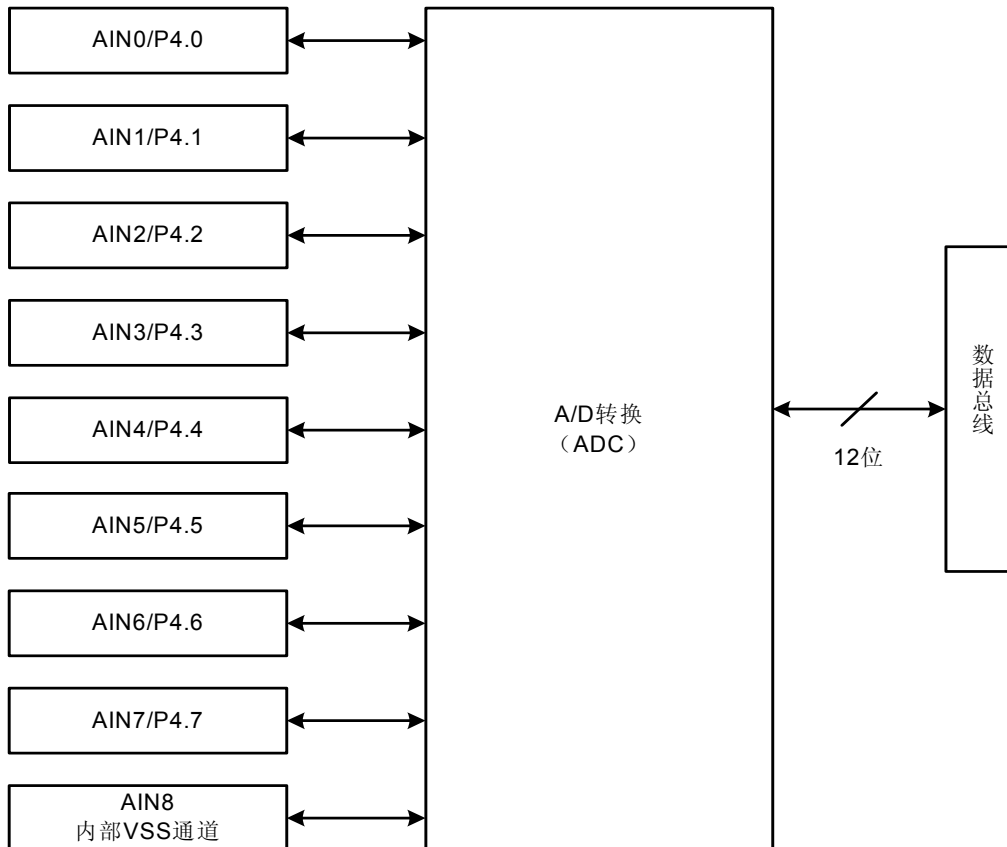
1/4 偏压, 1/8 占空比。



10⁸⁺¹ 通道 ADC

10.1 概述

SN8P2808 的模数转换 (A/D) 模块可以提供 8 个外部输入通道 (AIN0~AIN7) 和 1 个内部对地 (VSS) 偏移量检测 A/D 通道, 高达 4096 阶的分辨率, 能将一个模拟信号转换成相应的 12 位数字信号。进行 AD 转换时, 首先要选择输入通道 (AIN0~AIN7), 然后将 GCHS 和 ADS 置为 “1”, 并启动 AD 转换。当 AD 转换结束后, 系统会自动的把 EOC 置为 “1”, 并将转换结果存入寄存器 ADB 和 ADR 的低位半字节中。



10.2 ADM 寄存器

0B1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADM	ADENB	ADS	EOC	GCHS	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **ADENB**: ADC 控制位。
0 = 禁止;
1 = 允许。

Bit 6 **ADS**: ADC 启动位。
0 = 停止;
1 = 转换开始。

Bit 5 **EOC**: ADC 状态控制位。
0 = 转换过程中;
1 = 转换结束, ADS 复位。

Bit 4 **GCHS**: ADC 输入通道控制位。
0 = 禁止 AIN 通道;
1 = 允许 AIN 通道。

Bit[2:0] **CHS[3:0]**: ADC 输入通道选择位。
0000 = AIN0; 0001 = AIN1; 0010 = AIN2; 0011 = AIN3; 0100 = AIN4; 0101 = AIN5;
0110 = AIN6; 0111 = AIN7; 1000 = AIN8 为内部对地偏移量检测通道。

AIN8 为内部 VSS 输入通道, 无外部输入, AIN8 可以不通过外部电路而检测 ADC 偏移量。

* 注 若 ADENB = 1, 用户应设置 P4.n/AINn 为输入模式, 且禁止上拉电阻, 系统不会自动设置。若已经设置了 P4CON.n P4.n/AINn 的数字功能 (包括上拉电阻) 被隔离。

10.3 ADR 寄存器

0B3H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADR	-	ADCKS1	ADLEN	ADCKS0	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0
读/写	-	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R
复位后	-	0	0	0	-	-	-	-

Bit[6,4] **ADCKS1, ADCKS0**: ADC 时钟源选择位。

ADCKS1	ADCKS0	ADC 时钟源
0	0	Fcpu/16
0	1	Fcpu/8
1	0	Fcpu
1	1	Fcpu/2

Bit 5 **ADLEN**: ADC 分辨率选择位。
0 = 8 位;
1 = 12 位。

Bit[3:0] **ADB[3:0]**: 存储 12 位 ADC 转换结果的低 4 位。

* 注: 寄存器 ADR 的 ADB[3:0]的初始值是未知的。

10.4 ADB 寄存器

0B2H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADB	ADB15	ADB14	ADB13	ADB12	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	-	-	-	-	-	-	-	-

Bit[7:0] ADB[7:0]: ADC 12 位分辨率的高字节数据缓存器。

8 位数据缓存器 ADB 用来保存 AD 转换结果的高 8 位 (bit4~bit11)，转换结果的低 4 位则保存在 ADR 寄存器中。ADB 为只读寄存器，在 8 位 ADC 模式下，AD 转换结果保存在寄存器 ADB 中；在 12 位模式下，则分别保存在寄存器 ADB 和 ADR 中。

AIN 的输入电压 v.s. ADB 的输出数据

AIN n	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8	ADB7	ADB6	ADB5	ADB4	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0
0/4096*VREFH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4096*VREFH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
.
.
4094/4096*VREFH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4095/4096*VREFH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

针对不同的应用，用户可能需要精度介于 8 位到 12 位之间的 AD 转换器。对于这种情况，可以通过对保存在 ADR 和 ADB 中的转换结果进行处理得到。首先，用户必须选择 12 位分辨率的模式，进行 AD 转换，然后在转换结果中去掉最低的几位得到需要的结果。如下表所示：

ADC 分辨率	ADB								ADR			
	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8	ADB7	ADB6	ADB5	ADB4	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0
8-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
9-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
10-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
11-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
12-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = 可选位, x = 未使用的位

* 注：寄存器 ADB 各位的初始值是未知的。

10.5 P4CON 寄存器

P4 口和 ADC 的输入口共享。同一时间只能设置 P4 口的一个引脚作为 ADC 的测量信号输入口 (通过 ADM 寄存器来设置)，其它引脚则作为普通 I/O 使用。具体应用中，当输入一个模拟信号到 CMOS 结构端口，尤其当模拟信号为 1/2 VDD 时，将可能产生额外的漏电流。同样，当 P4 口外接多个模拟信号时，也会产生额外的漏电流。在睡眠模式下，上述漏电流会严重影响到系统的整体功耗。P4CON 为 P4 口的配置寄存器。将 P4CON[7:0]置"1"，其对应的 P4 口将被设置为纯模拟信号输入口，从而避免上述漏电流的情况。

0AEH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4CON	P4CON7	P4CON6	P4CON5	P4CON4	P4CON3	P4CON2	P4CON1	P4CON0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[4:0] P4CON[4:0]: P4.n 配置控制位。

0 = P4.n 作为模拟输入 (ADC 输入) 引脚或者数字 I/O 引脚；

1 = P4.n 只能作为模拟输入引脚，不能作为数字 I/O 引脚。

* 注：当 P4.n 为基本 I/O 而不是 ADC 通道时，P4CON.n 必须置"0"，否则 P4.n 的数字 I/O 信号会被隔离。

10.6 VREFH 寄存器

单片机的(AVREFH)引脚可以输入外部电压源作为 ADC 输入参考高电平，用户可通过此引脚输入的电压或内部参考电压作为 ADC 参考电压。当用户使用内部参考电压时，AVREFH 可通过 VHS[1:0]选择设置为 VDD, 4V, 3V, 2V。

* 注:

- ADC 分辨率为 12 位时可选择内部 VDD 或外部电压源作为参考高电压。
- 无论 REFH 如何设置，在 AVREFH 引脚上接上 0.1uF 的电容。
- AVREFH 引脚输出电压由 VHS[1:0]设置决定，可以为 VDD, 4V, 3V, 2V (REFS= GCHS=1 的条件下)。

0AFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
VREFH	REFS	-	-	-	-	-	VHS1	VHS0
读/写	R/W	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	0	-	-	-	-	-	0	0

Bit[1:0] **VHS[1:0]:** ADC 内部参考高电平选择位。

VHS1	VHS0	VREFH 参考电压
1	1	VDD
1	0	4.0V
0	1	3.0V
0	0	2.0V

* 注: 如果由 VHS[1:0]选择的 VREFH 电压高于 VDD, 则内部 VREFH 为 VDD。例如, VHS1:0]为 10(选择内部 VREFH = 4.0V), 而 VDD 为 3.0V, 则实际上 VREFH 等于 VDD (3.0V)。

Bit[7] **REFS:** ADC 内部参考高电压控制位。

- 1 = 选择单片机内部参考电压 VREFH, AVREFH 将输出 VHS[1:0]设置的电压。
- 0 = 不选择单片机内部参考电压 VREFH, 将 AVREFH 连接到外部电压源。

10.7 ADC 转换时间

$$12 \text{ 位 AD 转换时间} = 1 / (\text{ADC clock} / 4) * 16 \text{ sec}$$

High Clock (Fosc) = 4MHz

Fcpu	ADCKS1	ADCKS0	ADC Clock	ADC 转换时间	
Fosc/ 1	0	0	Fcpu/16	$1 / ((4\text{MHz} / 1) / 16 / 4) \times 16 =$	256 us
	0	1	Fcpu/8	$1 / ((4\text{MHz} / 1) / 8 / 4) \times 16 =$	128 us
	1	0	Fcpu	$1 / ((4\text{MHz} / 1) / 1 / 4) \times 16 =$	16 us
	1	1	Fcpu/2	$1 / ((4\text{MHz} / 1) / 2 / 4) \times 16 =$	32 us
Fosc/ 2	0	0	Fcpu/16	$1 / ((4\text{MHz} / 2) / 16 / 4) \times 16 =$	512 us
	0	1	Fcpu/8	$1 / ((4\text{MHz} / 2) / 8 / 4) \times 16 =$	256 us
	1	0	Fcpu	$1 / ((4\text{MHz} / 2) / 1 / 4) \times 16 =$	32 us
	1	1	Fcpu/2	$1 / ((4\text{MHz} / 2) / 2 / 4) \times 16 =$	64 us
Fosc/ 4	0	0	Fcpu/16	$1 / ((4\text{MHz} / 4) / 16 / 4) \times 16 =$	1024 us
	0	1	Fcpu/8	$1 / ((4\text{MHz} / 4) / 8 / 4) \times 16 =$	512 us
	1	0	Fcpu	$1 / ((4\text{MHz} / 4) / 1 / 4) \times 16 =$	64 us
	1	1	Fcpu/2	$1 / ((4\text{MHz} / 4) / 2 / 4) \times 16 =$	128 us
Fosc/ 8	0	0	Fcpu/16	$1 / ((4\text{MHz} / 8) / 16 / 4) \times 16 =$	2048 us
	0	1	Fcpu/8	$1 / ((4\text{MHz} / 8) / 8 / 4) \times 16 =$	1024 us
	1	0	Fcpu	$1 / ((4\text{MHz} / 8) / 1 / 4) \times 16 =$	128 us
	1	1	Fcpu/2	$1 / ((4\text{MHz} / 8) / 2 / 4) \times 16 =$	256 us

10.8 ADC 操作实例

➤ 例：设置 AIN0 为 12 位 ADC，VREFH 选择内部 3.0V，ADC 时钟源为 Fcpu。

; 使能 ADC 功能，并延迟 100u 为 AD 转换做准备。

ADC0:

```
B0BSET      FADENB      ; 使能 ADC 电路。
CALL        Delay100uS ; 延迟 100us 等待 ADC 电路开始转换。
```

; 设置 P4 口为 I/O 模式。

```
MOV         A, #0FEH
B0MOV      P4UR, A      ; 禁止 P4.0 上拉电阻。
B0BCLR     FP40M        ; 设置 P4.0 为输入模式。
```

; 或

```
MOV         A, #01H
B0MOV      P4CON, A     ; 设置 P4.0 为模拟输入模式。
```

; 设置 VREFH 为内部 3.0V。

```
MOV         A, #081H
B0MOV      VREFH, A     ; 设置内部 3.0V 为 VREFH。
```

; 设置 ADC 时钟源 = Fcpu。

```
MOV         A, #40H
B0MOV      ADR, A       ; ADC 时钟源 = Fcpu。
```

; 允许 ADC (P4.0)。

```
MOV         A, #90H
B0MOV      ADM, A       ; 允许 ADC 并设置 AIN0 输入。
```

; 开始转换。

```
B0BSET      FADS        ;
```

WADC0:

```
B0BTS1     FEOC         ; 检测是否转换结束。
JMP        WADC0       ; 没有结束，跳至 WADC0
B0MOV      A, ADB       ; 结束，取得 AIN0 输入数据的 bit11 ~ bit4。
```

```
B0MOV      Adc_Buf_Hi, A
B0MOV      A, ADR       ; 取得 AIN0 输入数据的 bit3 ~ bit0。
```

```
AND        A, 0FH
B0MOV      Adc_Buf_Low, A
```

End_ADC:

```
B0BCLR     FADENB      ; 关闭 AD 转换。
```

➤ 例：设置 AIN1 为 12 位 ADC，VREFH 选择 AVREFH 引脚输入的外部电压源作为 ADC 参考电压，ADC 时钟源为 Fcpu，使用 ADC 中断处理结果。

; 使能 ADC 功能，并延迟 100u 为 AD 转换做准备。

ADC0:

```
B0BSET      FADENB      ; 使能 ADC 电路。
CALL        Delay100uS ; 延迟 100us 等待 ADC 电路开始转换。
```

; 设置 P4 口为 I/O 模式。

```
MOV        A, #0FDH
B0MOV     P4UR, A      ; 禁止 P4.1 上拉电阻。
B0BCLR    FP41M       ; 设置 P4.1 为输入模式。
```

; 或

```
MOV        A, #02H
B0MOV     P4CON, A    ; 设置 P4.1 为模拟输入模式。
```

; 设置 VREFH 为外部输入电压。

```
B0BCLR    FREFS      ; 使能外部参考输入源。
```

; 设置 ADC 时钟源 = Fcpu。

```
MOV        A, #40H
B0MOV     ADR, A      ; ADC 时钟源 = Fcpu。
```

; 使能 AIN0 (P4.1)。

```
MOV        A, #91H
B0MOV     ADM, A      ; 使能 ADC，并选择 AIN1 为输入引脚。
```

; 设置 ADC 中断。

```
B0BCLR    FADCIRQ    ; 清 ADC 中断请求标志位。
B0BSET    FADCIE     ; 使能 ADC 中断允许控制位。
B0BSET    FGIE       ; 使能全局中断控制位。
```

; 开始 AD 转换。

```
B0BSET    FADS        ; 开始转换。
...
...
...
```

ADC_INT_SR:

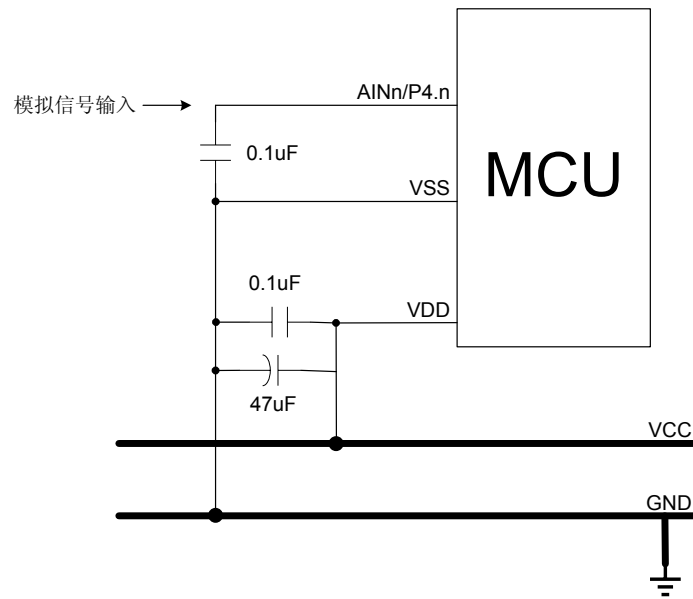
```
PUSH

B0BTS1    FADCIRQ    ; 检测是否有 ADC 中断请求标志位。
JMP      ADC_INT_EXIT
B0BCLR    FADCIRQ    ; 清 ADC 中断请求标志位。
B0MOV     A, ADB      ; 得到 AIN1 通道转换数据的 bit11 ~ bit4。
B0MOV     Adc_Buf_Hi, A
B0MOV     A, ADR      ; 得到 AIN1 通道转换数据的 bit3 ~ bit0。
AND      A, 0FH
B0MOV     Adc_Buf_Low, A
B0BCLR    FADENB     ; 关闭 AD 转换。
```

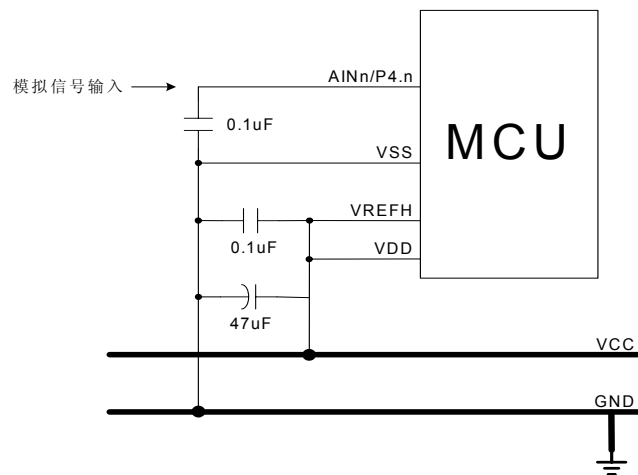
ADC_INT_EXIT:

```
POP
RETI
```

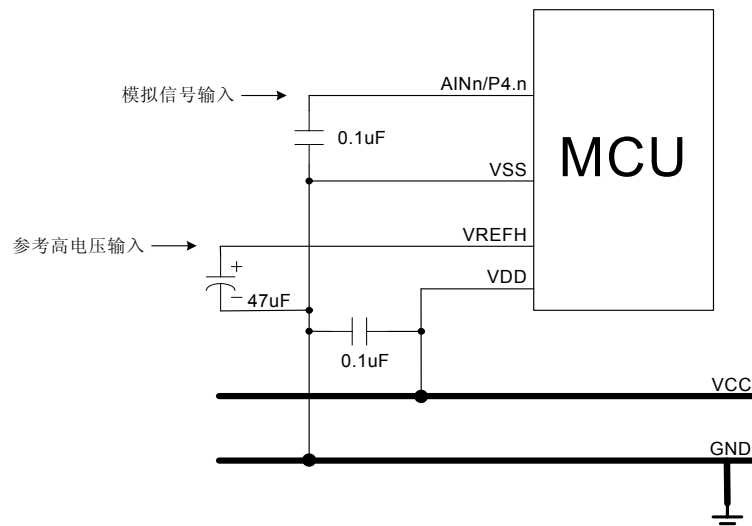
10.9 ADC 电路



ADC 参考高电压为内部参考电压，VREFH 引脚为 AIN0/P4.0 模式，AINn/P4.n 与 VSS 之间的 0.1uF 的电容可以用来稳定模拟信号。



ADC 参考高电压来自 VDD 引脚，AIN0/P4.0 引脚为 VREFH 输入引脚。VREFH 需来自单片机的 VDD 引脚。请不要将其接在主电源上。



ADC 参考高电压来自外部电压，AIN0/P4.0 引脚为 VREFH 输入引脚。在 VREFH 与 VSS 之间接 47uF 的电容以稳定 VREFH 的电压。

11 指令表

指令	指令格式	说明	C	DC	Z	周期	
MOV	A,M	$A \leftarrow M$	-	-	√	1	
	M,A	$M \leftarrow A$	-	-	-	1	
	B0MOV	A,M	$A \leftarrow M$ (bank 0)	-	-	√	1
	B0MOV	M,A	M (bank 0) $\leftarrow A$	-	-	-	1
	MOV	A,I	$A \leftarrow I$	-	-	-	1
	B0MOV	M,I	$M \leftarrow I$, “M”只支持 80H~87H 之间的寄存器 (如 PFLAG,R,Y,Z...)	-	-	-	1
	XCH	A,M	$A \leftrightarrow M$	-	-	-	1+N
	B0XCH	A,M	$A \leftrightarrow M$ (bank 0)	-	-	-	1+N
MOV		R, $A \leftarrow ROM$ [Y,Z]	-	-	-	2	
ARITH	ADC	A,M	$A \leftarrow A + M + C$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	ADC	M,A	$M \leftarrow A + M + C$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1+N
	ADD	A,M	$A \leftarrow A + M$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	ADD	M,A	$M \leftarrow A + M$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1+N
	B0ADD	M,A	M (bank 0) $\leftarrow M$ (bank 0) + A, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1+N
	ADD	A,I	$A \leftarrow A + I$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	SBC	A,M	$A \leftarrow A - M - /C$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1
	SBC	M,A	$M \leftarrow A - M - /C$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1+N
	SUB	A,M	$A \leftarrow A - M$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1
	SUB	M,A	$M \leftarrow A - M$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1+N
	SUB	A,I	$A \leftarrow A - I$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1
	MUL	A,M	R, $A \leftarrow A * M$, 乘积低字节存放在 ACC, 高字节存放在系统寄存器 R 中, ZF 标志位受 ACC 内容影响	-	-	√	2
LOGIC	AND	A,M	$A \leftarrow A \text{ and } M$	-	-	√	1
	AND	M,A	$M \leftarrow A \text{ and } M$	-	-	√	1+N
	AND	A,I	$A \leftarrow A \text{ and } I$	-	-	√	1
	OR	A,M	$A \leftarrow A \text{ or } M$	-	-	√	1
	OR	M,A	$M \leftarrow A \text{ or } M$	-	-	√	1+N
	OR	A,I	$A \leftarrow A \text{ or } I$	-	-	√	1
	XOR	A,M	$A \leftarrow A \text{ xor } M$	-	-	√	1
	XOR	M,A	$M \leftarrow A \text{ xor } M$	-	-	√	1+N
XOR	A,I	$A \leftarrow A \text{ xor } I$	-	-	√	1	
PROM	SWAP	M	A (b3~b0, b7~b4) $\leftarrow M$ (b7~b4, b3~b0)	-	-	-	1
	SWAPM	M	M (b3~b0, b7~b4) $\leftarrow M$ (b7~b4, b3~b0)	-	-	-	1+N
	RRC	M	$A \leftarrow RRC$ M	√	-	-	1
	RRCM	M	$M \leftarrow RRC$ M	√	-	-	1+N
	RLC	M	$A \leftarrow RLC$ M	√	-	-	1
	RLCM	M	$M \leftarrow RLC$ M	√	-	-	1+N
	CLR	M	$M \leftarrow 0$	-	-	-	1
	BCLR	M.b	$M.b \leftarrow 0$	-	-	-	1+N
	BSET	M.b	$M.b \leftarrow 1$	-	-	-	1+N
	B0BCLR	M.b	M (bank 0).b $\leftarrow 0$	-	-	-	1+N
B0BSET	M.b	M (bank 0).b $\leftarrow 1$	-	-	-	1+N	
BRANCH	CMPRS	A,I	ZF,C $\leftarrow A - I$, 如果 $A = I$, 则跳过下一条指令	√	-	√	1 + S
	CMPRS	A,M	ZF,C $\leftarrow A - M$, 如果 $A = M$, 则跳过下一条指令	√	-	√	1 + S
	INCS	M	$A \leftarrow M + 1$, 如果 $A = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	INCMS	M	$M \leftarrow M + 1$, 如果 $M = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1+N+S
	DECS	M	$A \leftarrow M - 1$, 如果 $A = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	DECMS	M	$M \leftarrow M - 1$, 如果 $M = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1+N+S
	BTS0	M.b	如果 $M.b = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	BTS1	M.b	如果 $M.b = 1$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	B0BTS0	M.b	如果 M (bank 0).b = 0, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	B0BTS1	M.b	如果 M (bank 0).b = 1, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	JMP	d	$PC15/14 \leftarrow RomPages1/0$, $PC13-PC0 \leftarrow d$	-	-	-	2
	CALL	d	$Stack \leftarrow PC15-PC0$, $PC15/14 \leftarrow RomPages1/0$, $PC13-PC0 \leftarrow d$	-	-	-	2
MISC	RET		$PC \leftarrow Stack$	-	-	-	2
	RETI		$PC \leftarrow Stack$, 使能全局中断控制位	-	-	-	2
	PUSH		进栈操作, 保存 ACC 和 PFLAG (除 NT0, NPD 位)	-	-	-	1
	POP		出栈操作, 恢复 ACC 和 PFLAG (除 NT0, NPD 位)	√	√	√	1
	NOP		空指令, 无特别意义	-	-	-	1

注: 1. “M”是系统寄存器或RAM, 若是系统寄存器, 则 N=0, 否则 N=1。
2. 若满足跳转条件, S=1, 否则 S=0。

12 电气特性

12.1 极限参数

Supply voltage (Vdd).....	- 0.3V ~ 6.0V
Input in voltage (Vin).....	Vss – 0.2V ~ Vdd + 0.2V
Operating ambient temperature (Topr)	
SN8P2808Q,SN8P2807Q,SN8P2807X,SN8P2807P	0°C ~ + 70°C
SN8P2808QD,SN8P2807QD,SN8P2807XD,SN8P2807PD.....	-40°C ~ +
85°C	
Storage ambient temperature (Tstor)	-40°C ~ + 125°C

12.2 电气特性

(All of voltages refer to Vss, Vdd = 5.0V, fosc = 4MHz, ambient temperature is 25°C unless otherwise note.)

PARAMETER	SYM.	DESCRIPTION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
Operating voltage	Vdd	Normal mode, Vpp = Vdd	2.4	5.0	5.5	V	
		Programming mode, Vpp = 12.5V		5.0			
RAM Data Retention voltage	Vdr		1.5	-	-	V	
Internal POR	Vpor	Vdd rise rate to ensure internal power-on reset	0.05	-	-	V/ms	
Input Low Voltage	ViL1	All input ports	Vss	-	0.3Vdd	V	
	ViL2	Reset pin	Vss	-	0.2Vdd	V	
Input High Voltage	ViH1	All input ports	0.7Vdd	-	Vdd	V	
	ViH2	Reset pin	0.9Vdd	-	Vdd	V	
Reset pin leakage current	Ilekg	Vin = Vdd	-	-	2	uA	
I/O port pull-up resistor	Rup	Vin = Vss , Vdd = 3V	100	200	300	KΩ	
		Vin = Vss , Vdd = 5V	50	100	180	KΩ	
I/O port input leakage current	Ilekg	Pull-up resistor disable, Vin = Vdd	-	-	2	uA	
Port0, Port1, Port 4, Port 5 output source current	IoH	Vop = Vdd - 0.5V	9	-	-	mA	
	IoL	Vop = Vss + 0.5V	10	-	-	mA	
INTn trigger pulse width	Tint0	INT0 ~ INT1 interrupt request pulse width	2/fcpu	-	-	Cycle	
AVREFH input voltage	Varfh	Vdd = 5.0V	2V	-	Vdd	V	
AIN0 ~ AIN7 input voltage	Vani	Vdd = 5.0V	0	-	Varfh	V	
ADC Clock Frequency	FADCLK	VDD=5.0V	32K		8M	Hz	
		VDD=3.0V	32K		5M	Hz	
ADC Conversion Cycle Time	FADCYL	VDD=2.4V~5.5V	64			1/FADCLK	
ADC Sampling Rate (Set FADS=1 Frequency)	FADSMP	VDD=5.0V			125	K/sec	
		VDD=3.0V			80	K/sec	
Differential Nonlinearity	DNL	VDD=5.0V , AVREFH=3.2V, FADSMP =7.8K	±1	±2	±16	LSB	
Integral Nonlinearity	INL	VDD=5.0V , AVREFH=3.2V, FADSMP =7.8K	±2	±4	±16	LSB	
No Missing Code	NMC	VDD=5.0V , AVREFH=3.2V, FADSMP =7.8K	8	10	12	Bits	
ADC enable time	Tast	Ready to start convert after set ADENB = "1"	100	-	-	uS	
ADC current consumption	Iadc	Vdd=5.0V	-	0.6*	-	mA	
		Vdd=3.0V	-	0.4*	-	mA	
Supply Current (Disable ADC)	Idd1	normal Mode Fcpu = Fosc/4	Vdd= 5V 4MHz	-	2.5	5	mA
			Vdd= 3V 4MHz	-	1.5	3	mA
	Idd2	Slow Mode (External 32K,LCD OFF Stop high clock)	Vdd= 5V ~ 32768hz	-	20	30	uA
			Vdd= 3V ~ 32768Khz	-	8	20	uA
	Idd3	Slow Mode (External 32K,LCD ON Stop high clock)	Vdd= 5V ~ 32768hz	-	20	50	uA
			Vdd= 3V ~ 32768Khz	-	15	30	uA
	Idd4	Green Mode (External 32K,LCD OFF Stop high clock)	Vdd= 5V ~ 32768hz	-	10	20	uA
			Vdd= 3V ~ 32768Khz	-	5	10	uA
Idd5	Green Mode (External 32K,LCD ON Stop high clock)	Vdd= 5V ~ 32768hz	-	20	40	uA	
		Vdd= 3V ~ 32768Khz	-	8	20	uA	
Idd6	Sleep mode (LVD = LVD_L)	Vdd= 5V	-	1	2	uA	
		Vdd= 3V	-	0.6	1	uA	
LVD Voltage	Vdet0	Low voltage reset level	1.7	2.0	2.3	V	
	Vdet1	Low voltage reset/indicator level Fcpu=1MHz	2.0	2.4	3	V	
	Vdet2	Low voltage indicator level Fcpu=1MHz	2.7	3.6	4.5	V	

*These parameters are for design reference, not tested.

13 开发工具

13.1 在线仿真器（ICE）

- **SN8ICE 2K ICE:** 可以仿真 SN8P2808 的所有功能。

- * **SN8ICE 2K ICE 仿真时需注意:**
 - a. ICE 的电源电压: 3.0V ~ 5.0V。
 - b. 5V 时建议仿真的最大速度: 8 MIPS (如 16Mhz 晶振模式时, $F_{cpu} = F_{osc}/2$)。
 - c. 使用 SN8P2808 EV-KIT 仿真 LVD、LCD 和内部参考电压功能。

- * **注: S8KD-2 ICE 不支持 SN8P2808 的仿真。**

13.2 OTP WRITER

- **MP WriterIII:** 支持 SN8P2700A 的联机烧录, 也支持大批量的脱机烧录。

13.3 IDE

SONiX 8 位单片机的集成开发环境包括编译器、ICE 调试器和 OTP 的烧录软件。

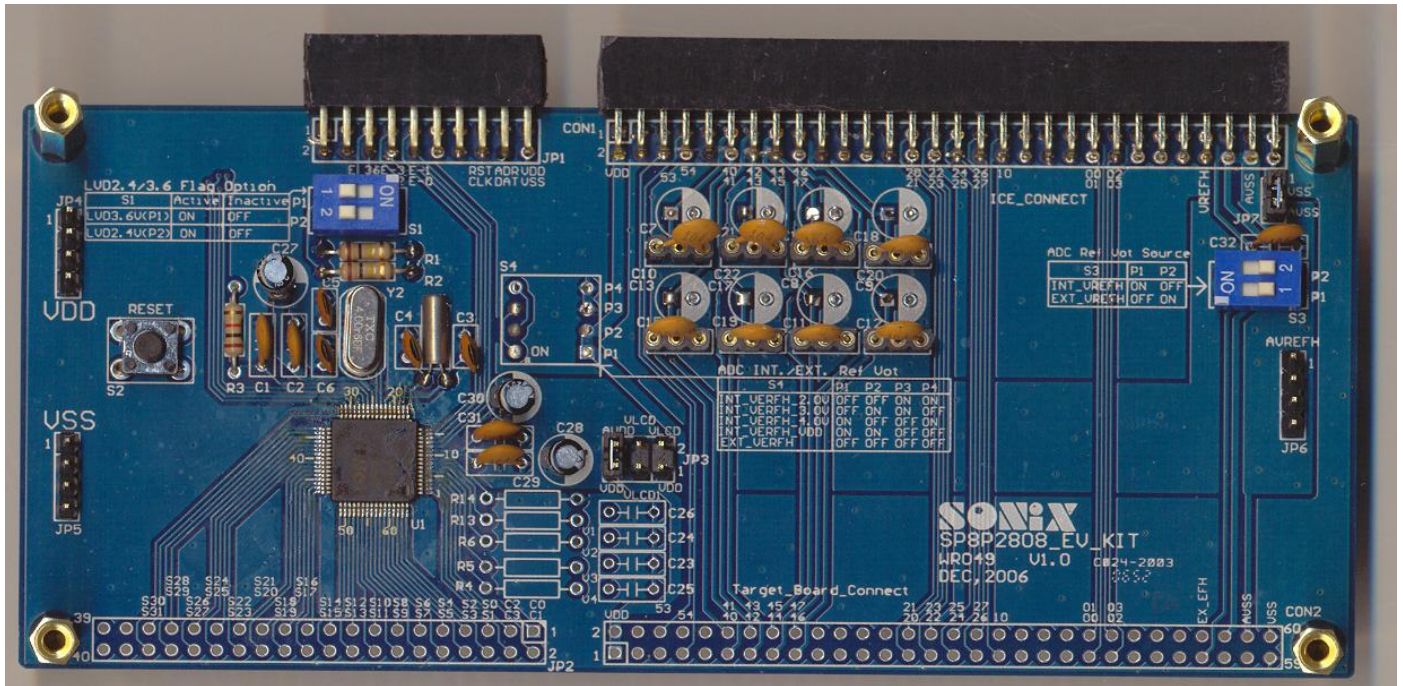
- M2IDE_V115 或更新的版本:
 - 支持 **SN8ICE_2K ICE**
 - 支持编译和 ICE 的调试功能
 - 支持 **MPIII Writer**

- * **注: SN8IDE_1.99X 不支持 SN8P2808 的仿真。**

13.4 SN8P2808 EV KIT

13.4.1 PCB 说明

SONIX 提供的 SN8P2808 EV Kit 能够对 SN8P2808 的功能进行仿真, 对于 SN8P2808 ICE 仿真, EV-Kit 提供 LCD、ADC 内部参考电压和 LVD 2.4V/3.6V 选择电路。



CON1: I/O 接口, 连接到 SN8ICE 2K CON1。

CON2: I/O 接口, 连接到用户的目标板。

JP1: LVD 2.4V、3.6V 输入引脚, LCD 和内部参考电压的控制引脚, 连接到 SN8ICE 2K 的 JP6。

JP2: LCD COM0~COM3、SEG0~SEG31 输出引脚, 连接到 LCD 面板。

JP3: AVDD、VLCD、VLCD1 和 VDD “短路” 引脚。关于 VLCD 和 VLCD1, 请参考 LCD 章节。

JP6: 若使能 ADENB 和 REFS, 内部参考电压来自 SN8P2808 EV-Kit 上的 SN8P2808 单片机 (U1)。

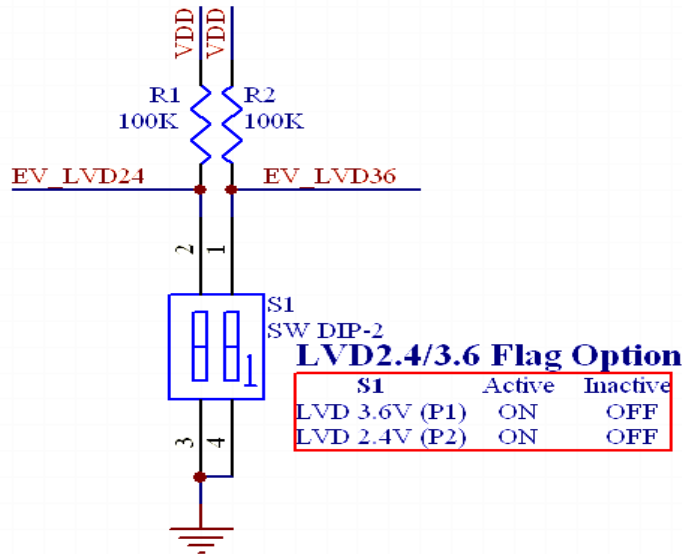
JP7: AVSS 和 VSS 的 “短路” 引脚。

C1, R3: SN8P2808 仿真芯片的复位电路, C1=0.1uF, R3=10K 欧姆。

C7/C8/C9/C13/C14/C17/C18/C21, C10/C11/C12/C15/C16/C19/C20/C22: 若 P4 作为 ADC 的输入引脚, 将这些电容连接到 P4 口。

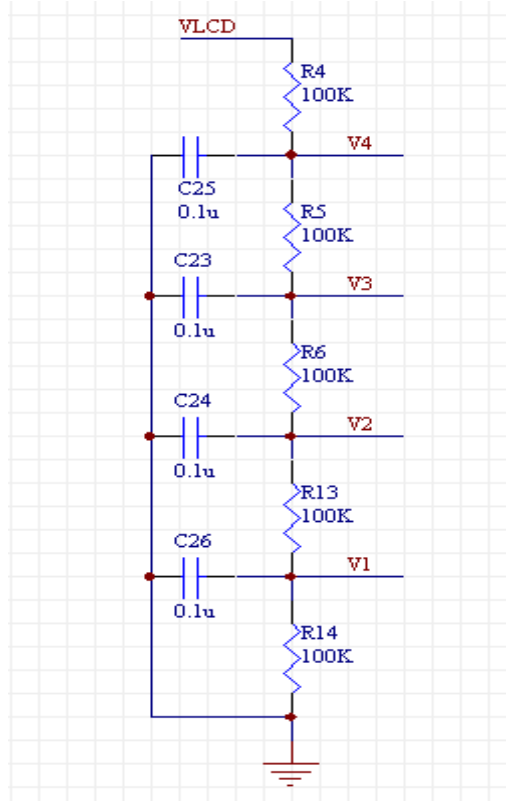
S1: LVD 2.4V/3.6V 选择控制开关。仿真 LVD 2.4V 标志/复位功能和 LVD 3.6V 标志功能。

S1.	有效	无效
LVD 3.6V(P1)	ON	OFF
LVD 2.4V(P2)	ON	OFF



C23~C26, R4/R5/R6/R13/R14: LCD 电路元器件。请参考 LCD 章节。

注：若禁止 LCD segment 24 ~ segment 31 (P2SEG = 1)，P2 作为普通 I/O 引脚，将 VLCD1 和 VDD 短接。



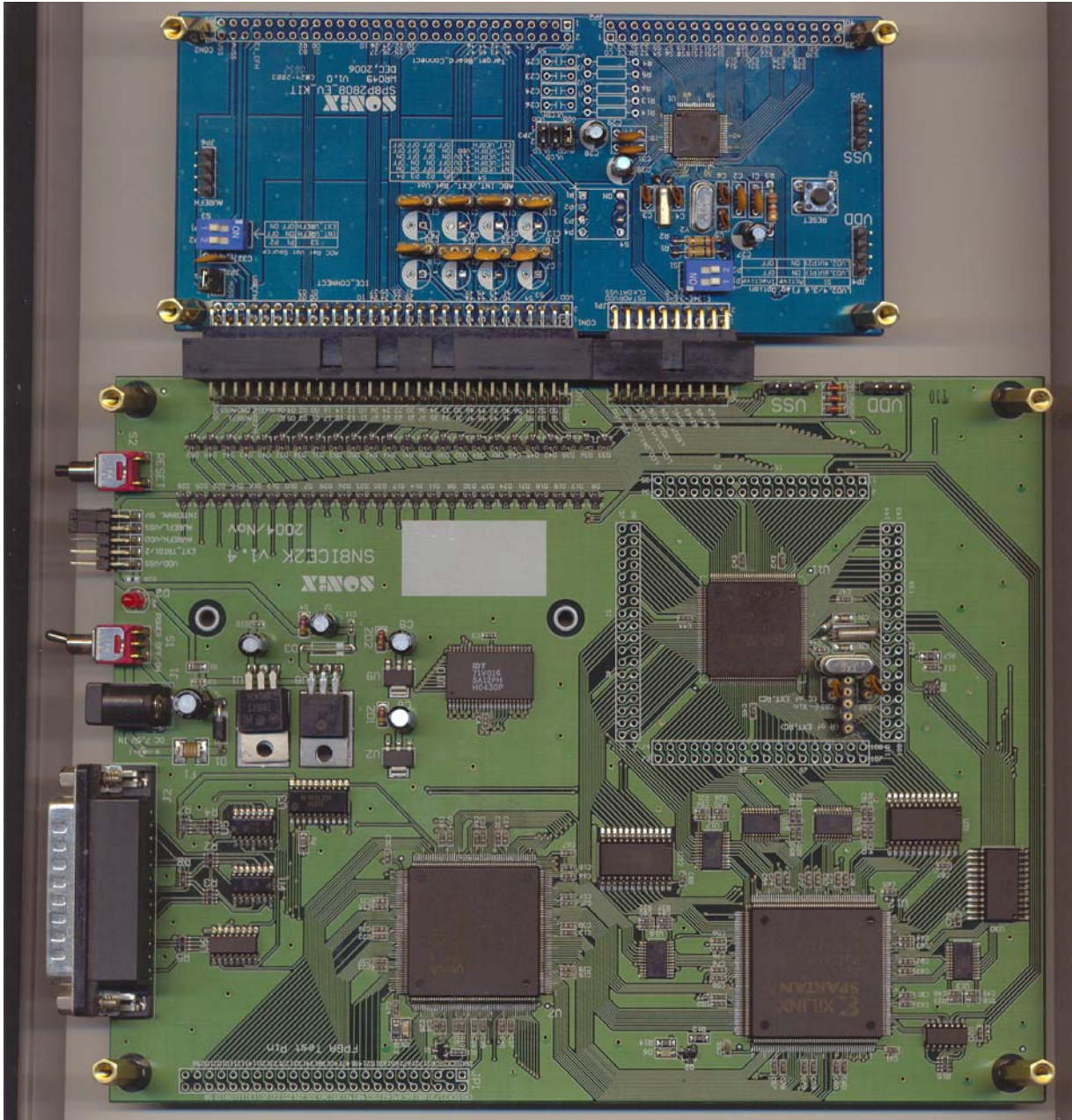
S3: 选择不同的参考源作为 ADC 的参考电压。

S3.	P1	P2
INT_VREFH	ON	OFF
EXT_VREFH	OFF	ON

若用户使能 **ADENB** 和 **REFS** 位，则必须选择 **INT_VREFH = ON**，**EXT_VREFH = OFF**。除此之外，用户还必须断开 **SN8ICE2K** 上的“**AVREFH/VDD**”跳线。而当用户使能 **ADENB** 位但禁止 **REFS** 位时，用户必须选择 **EXT_VREFH = ON**，**INT_VREFH = OFF**。用户可以将 **EX_EFH** 连接到 **CON2**。

13.4.2 SN8P2808 EV KIT 与 SN8ICE2K 的连接

SN8P2808 EV KIT 与 SN8ICE 2K 的连接如下图所示：



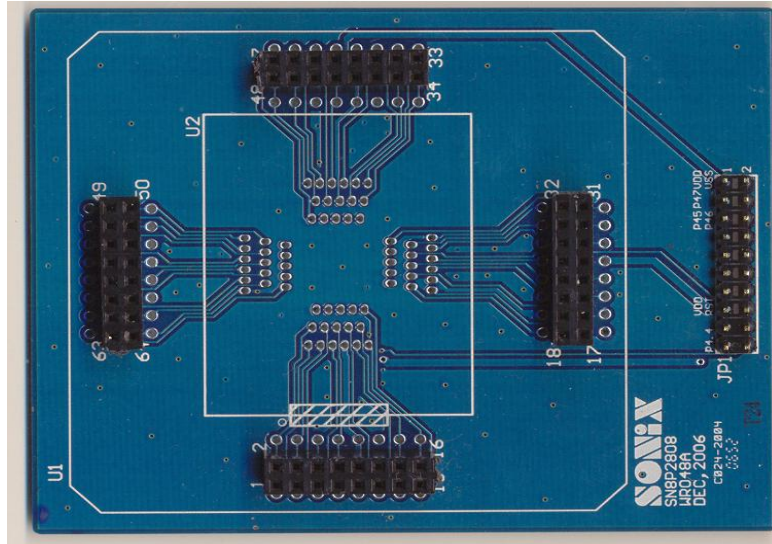
13.5 OTP 烧录转接板

13.5.1 SN8P2808 转接板 (LQFP 64 PIN)

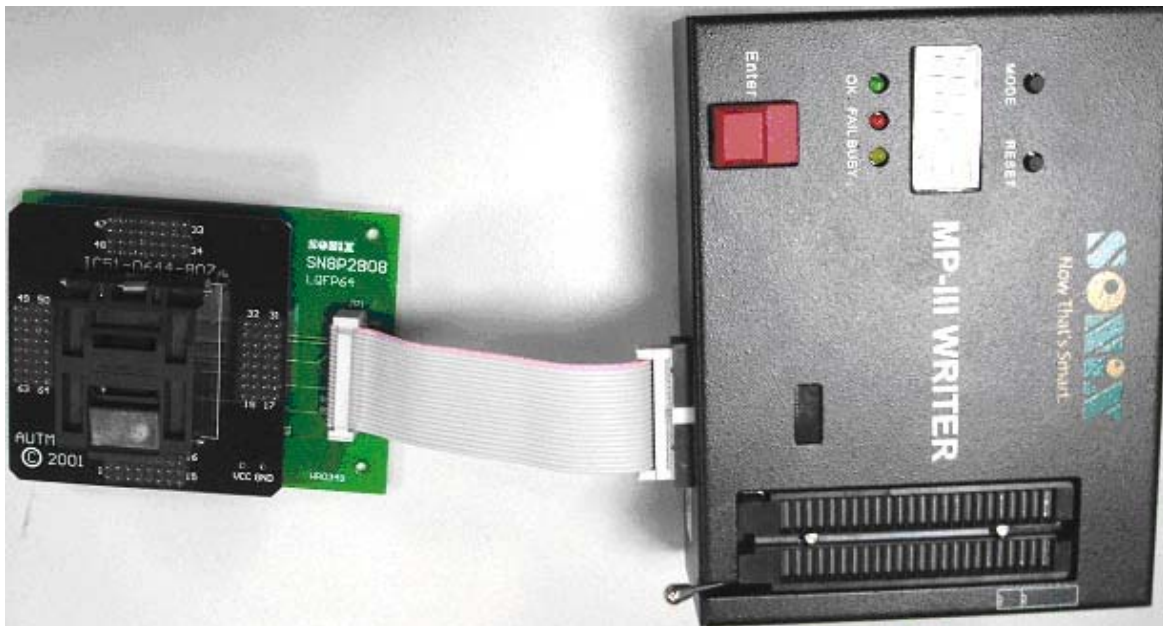
SN8P2808 OTP 烧录时用到 LQFP 64pin 的烧录转接板。

JP1: 连接到 MP-III Writer。

U1: LQFP 64 pin 插座。



13.5.2 与 MP-III WRITER 的连接



14 OTP 烧录信息

14.1 烧录转接板信息

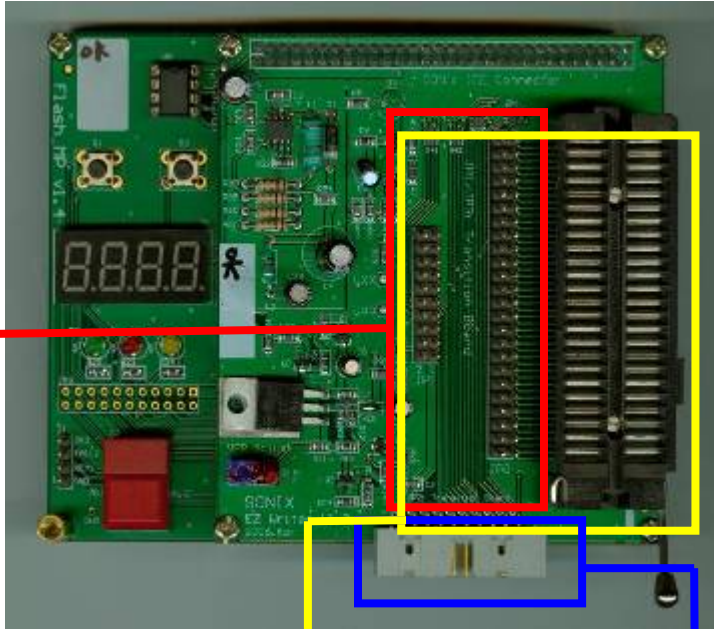


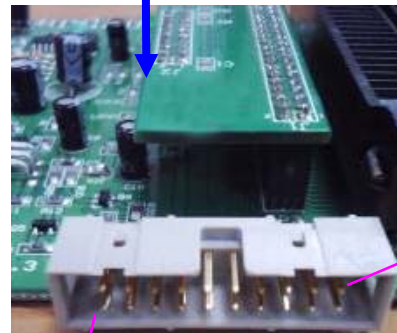
图 1 MP1111 Writer 的内部结构



Writer 上板 JP1/JP3



Writer 上板 JP1/JP3



Pin 1 (Down)

Pin 20 (UP)

Writer 上板 JP2

注 1: JP1 连接 MP 烧录转接板, JP3 连接 OTP MCU。

注 2: JP2 连接外部烧录转接板。当 OTP MCU 的 PIN 超过 48PIN, 或者烧录 Dice MCU 时, 请采用外部烧录转接板, 连接到 JP2 进行烧录。

下面两个图演示了如何焊接烧录转接板。



图 2

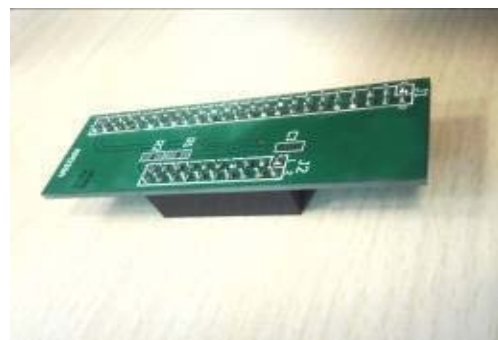


图 3

注:

- 1、印有 IC 型号的这一面为转接板的正面。
- 2、180 度的母座必须焊接在 MP 转接板的背面。请参考图 2 和图 3。

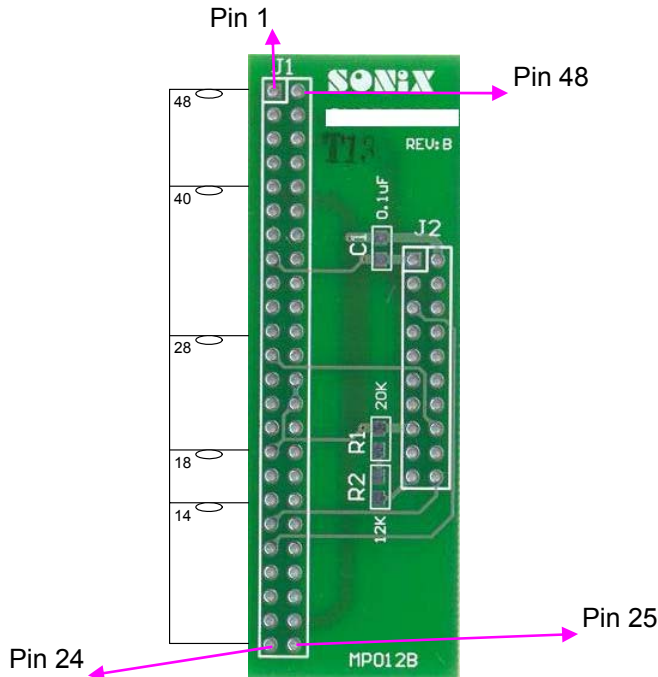


图 4 MP 转接板（连接到 JP1&JP3）

JP3 (连接 48-pin text tool)

DIP 1	1	48	DIP48
DIP 2	2	47	DIP47
DIP 3	3	46	DIP46
DIP 4	4	45	DIP45
DIP 5	5	44	DIP44
DIP 6	6	43	DIP43
DIP 7	7	42	DIP42
DIP 8	8	41	DIP41
DIP 9	9	40	DIP40
DIP10	10	39	DIP39
DIP11	11	38	DIP38
DIP12	12	37	DIP37
DIP13	13	36	DIP36
DIP14	14	35	DIP35
DIP15	15	34	DIP34
DIP16	16	33	DIP33
DIP17	17	32	DIP32
DIP18	18	31	DIP31
DIP19	19	30	DIP30
DIP20	20	29	DIP29
DIP21	21	28	DIP28
DIP22	22	27	DIP27
DIP23	23	26	DIP26
DIP24	24	25	DIP25

JP1/JP2

VDD	1	2	VSS
CLK/PGCLK	3	4	CE
PGM/OTPCLK	5	6	OE/ShiftDat
D1	7	8	D0
D3	9	10	D2
D5	11	12	D4
D7	13	14	D6
VDD	15	16	VPP
HLS	17	18	RST
-	19	20	ALSB/PDB

JP1 连接 MP 烧录转接板

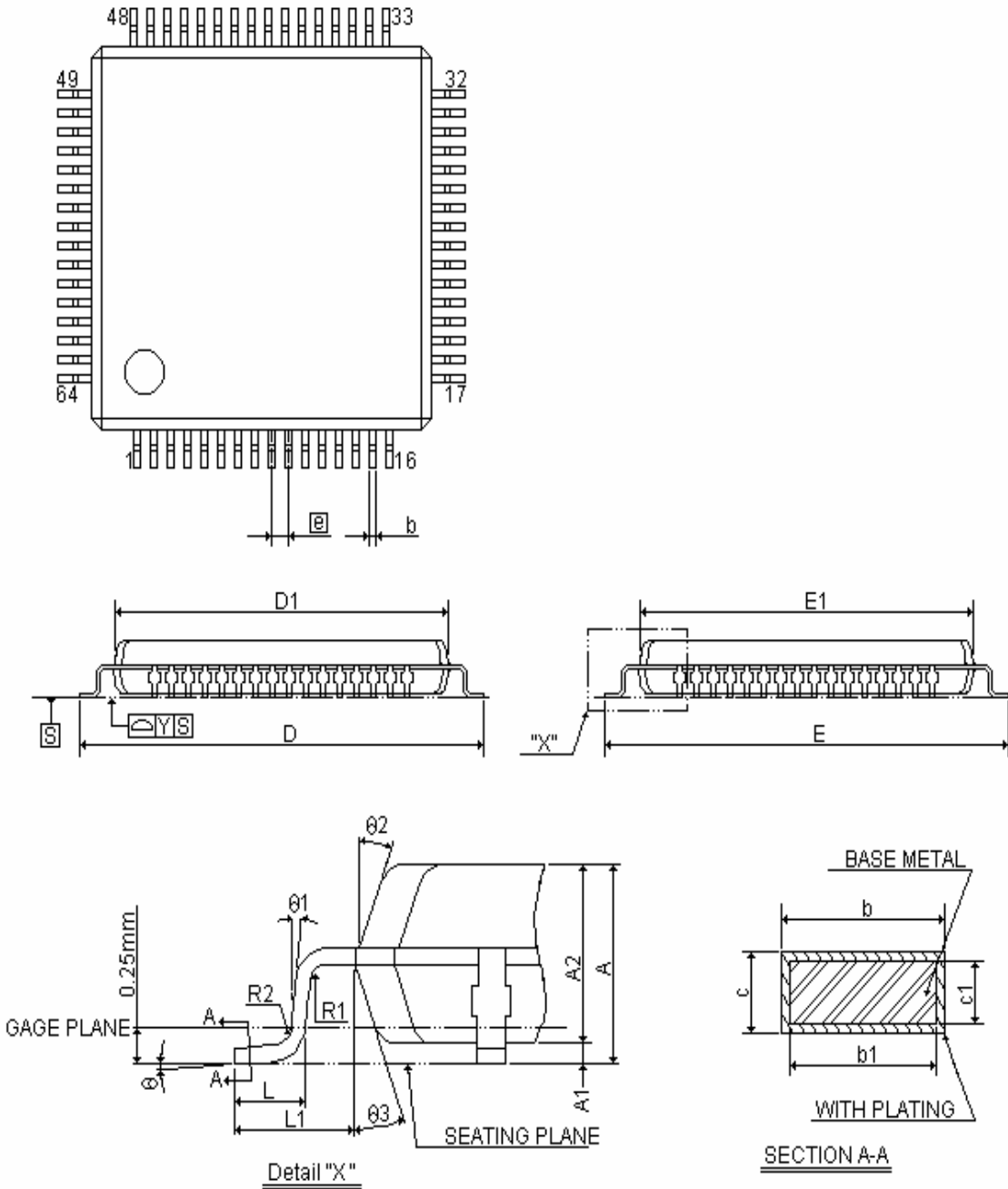
JP2 连接外部转接板

14.2 SN8P2808 烧录引脚信息

SN8P2808 的烧录信息					
单片机名称		SN8P2808Q		SN8P2807Q	
MPSII Writer		OTP IC / JP3 引脚配置			
JP1/JP2 引脚编号	JP1/JP2 引脚名称	IC 引脚编号	IC 引脚名称	IC 引脚编号	IN 引脚名称
1	VDD	10,25,40	VDD	8,23,41	VDD
2	GND	20	VSS	3	VSS
3	CLK	19	P4.7	2	P4.7
4	CE	-	-	-	-
5	PGM	17	P4.5	48	P4.5
6	OE	18	P4.6	1	P4.6
7	D1	-	-	-	-
8	D0	-	-	-	-
9	D3	-	-	-	-
10	D2	-	-	-	-
11	D5	-	-	-	-
12	D4	-	-	-	-
13	D7	-	-	-	-
14	D6	-	-	-	-
15	VDD	10,25,40	VDD	8,23,41	VDD
16	VPP	26	RST	9	RST
17	HLS	-	-	-	-
18	RST	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-
20	ALSB/PDB	16	P4.4	47	P4.4

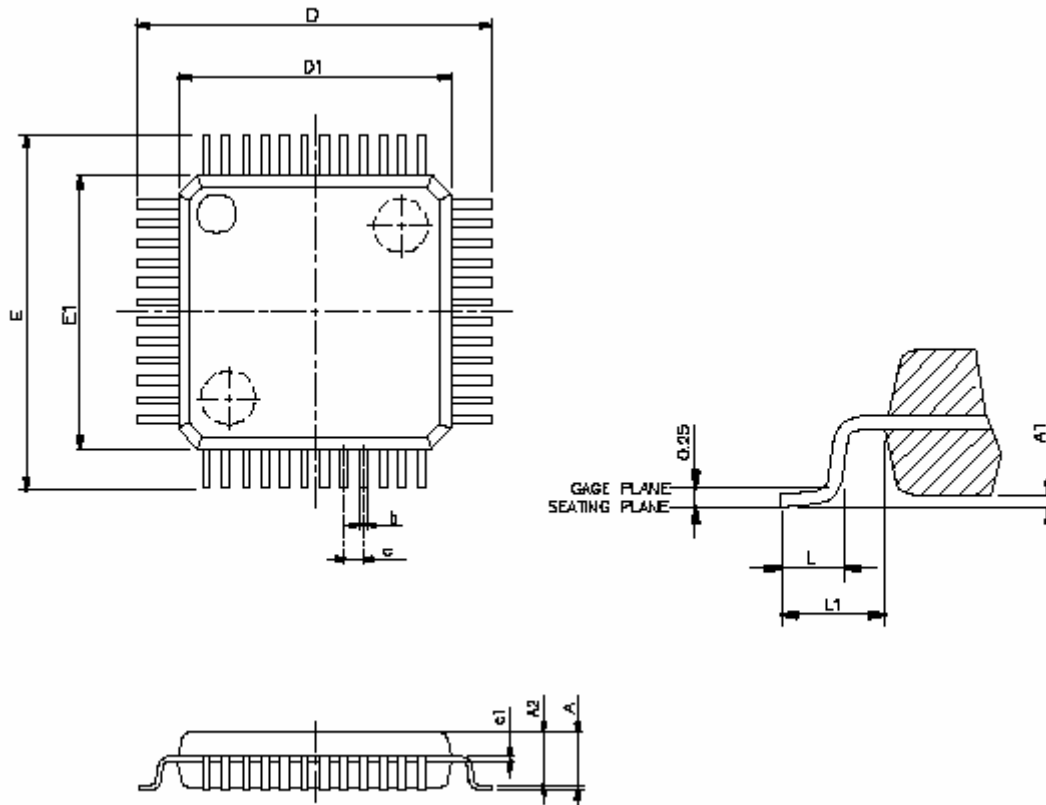
15 封装

15.1 LQFP 64 PIN



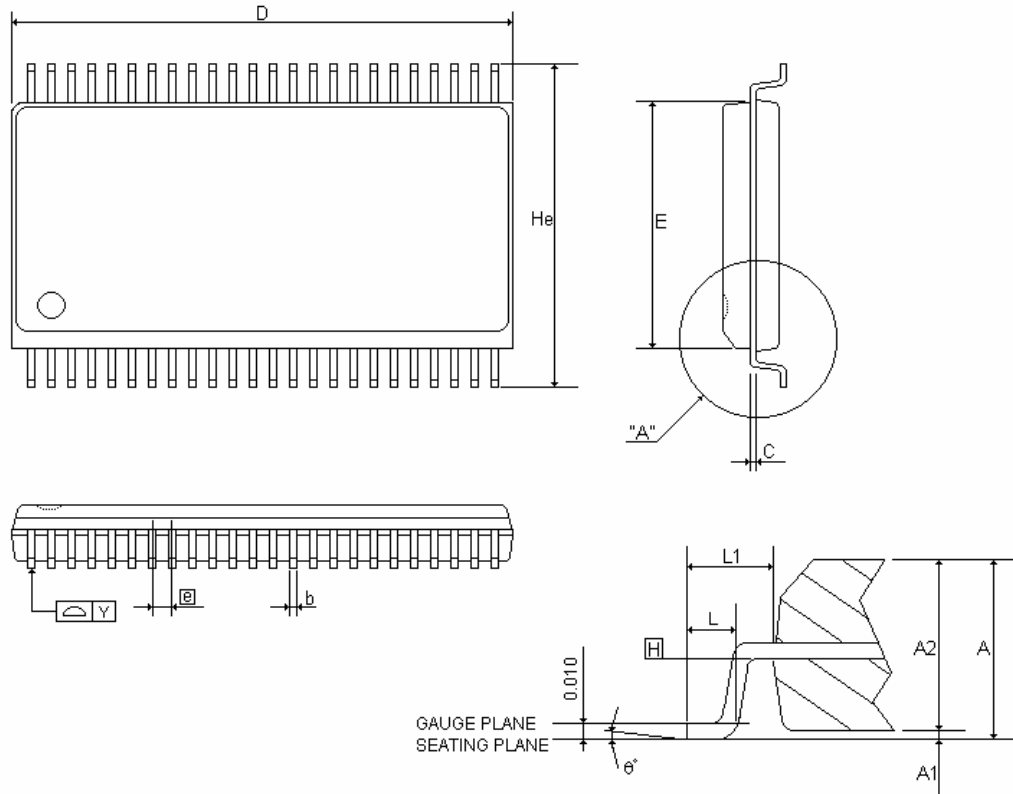
SYMBLE	DIMENSION (MM)			DIMENSION (MIL)		
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
A			1.60			63
A1	0.05	1.40	0.15	2	55	6
A2	1.36	0.22	1.45	35	9	57
b	0.17	0.22	0.27	7	8	11
b1	0.17		0.23	7		12
c	0.09		0.20	4		8
c1	0.09		0.16	4		6
D	11.75	12.00	12.25	463	473	483
D1	9.95	10.00	10.05	392	394	396
E	11.75	12.00	12.25	463	473	483
E1	9.95	10.00	10.05	392	394	396
[e]		0.50			20	
L	0.45	0.60	0.75	18	24	30
L1	0.9	1	1.1		39	
R1	0.08			3		
R2	0.08		0.20	3		8
Y			0.075			3
θ	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°
$\theta 1$	0°			0°		
$\theta 2$	11°	12°	13°	11°	12°	13°
$\theta 3$	11°	12°	13°	11°	12°	13°

15.2 LQFP 48 PIN



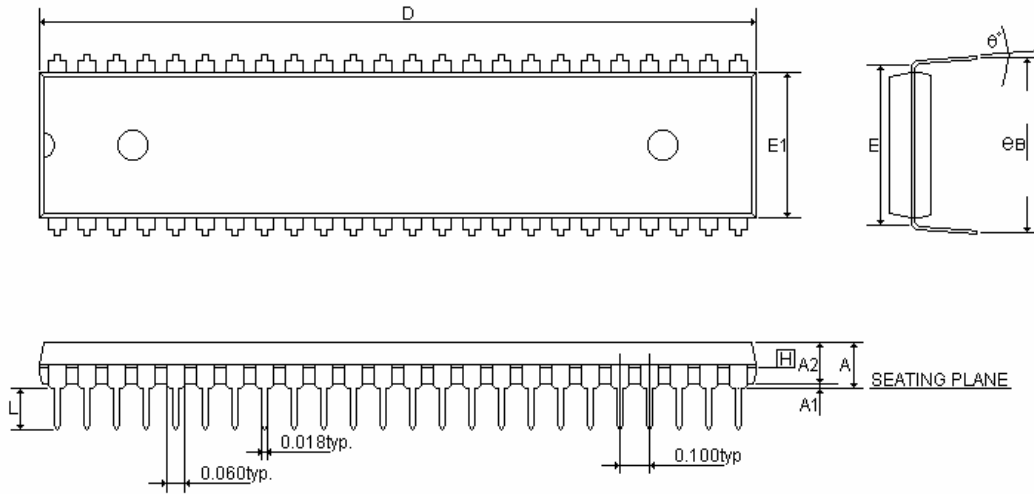
SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A	-	-	1.6
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	-	1.45
c1	0.09	-	0.16
D	9.00 BSC		
D1	7.00 BSC		
E	9.00 BSC		
E1	7.00 BSC		
e	0.5 BSC		
B	0.17	-	0.27
L	0.45	-	0.75
L1	1 REF		

15.3 SSOP 48 PIN



SYMBOLS	MIN	NOR	MAX	MIN	NOR	MAX
	(inch)			(mm)		
A	0.095	0.102	0.110	2.413	2.591	2.794
A1	0.008	0.012	0.016	0.203	0.305	0.406
A2	0.089	0.094	0.099	2.261	2.388	2.515
b	0.008	0.010	0.030	0.203	0.254	0.762
C	-	0.008	-	-	0.203	-
D	0.620	0.625	0.630	15.748	15.875	16.002
E	0.291	0.295	0.299	7.391	7.493	7.595
[e]	-	0.025	-	-	0.635	-
He	0.396	0.406	0.416	10.058	10.312	10.566
L	0.020	0.030	0.040	0.508	0.762	1.016
L1	-	0.056	-	-	1.422	-
Y	-	-	0.003	-	-	0.076
θ°	0°	-	8°	0°	-	8°

15.4 P-DIP 48 PIN



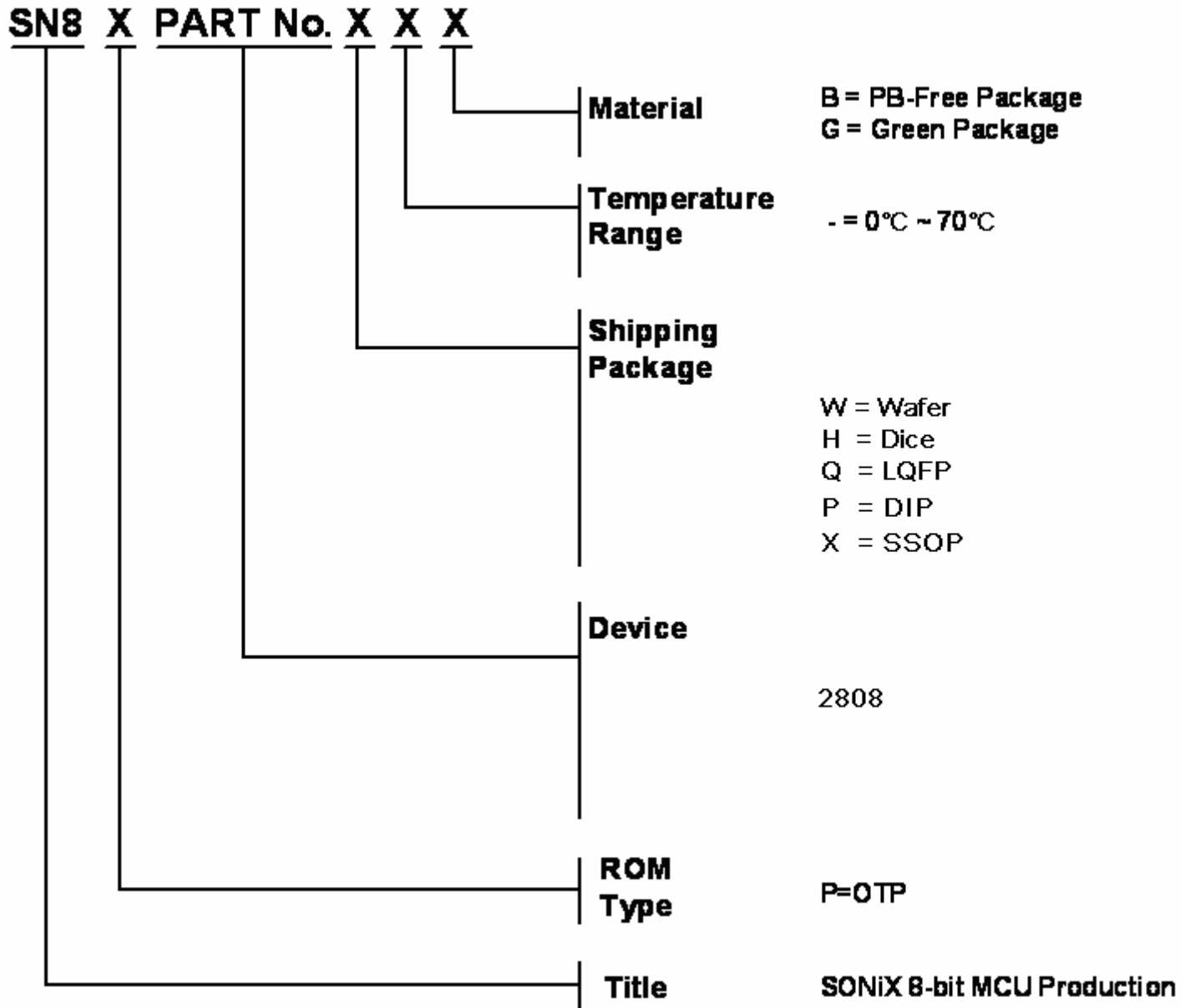
SYMBOLS	MIN	NOR	MAX	MIN	NOR	MAX
	(inch)			(mm)		
A	-	-	0.220	-	-	5.588
A1	0.015	-	-	0.381	-	-
A2	0.150	0.155	0.160	3.810	3.937	4.064
D	2.400	2.450	2.550	60.960	62.230	64.770
E	0.600			15.240		
E1	0.540	0.545	0.550	13.716	13.843	13.970
L	0.115	0.130	0.150	2.921	3.302	3.810
eB	0.630	0.650	0.067	16.002	16.510	1.702
θ°	0°	7°	15°	0°	7°	15°

16 单片机正印命名规则

16.1 概述

SONiX 8 位单片机产品具有多种型号，本章将给出所有 8 位单片机分类命名规则，适用于空片 OTP 型单片机。

16.2 单片机型号说明

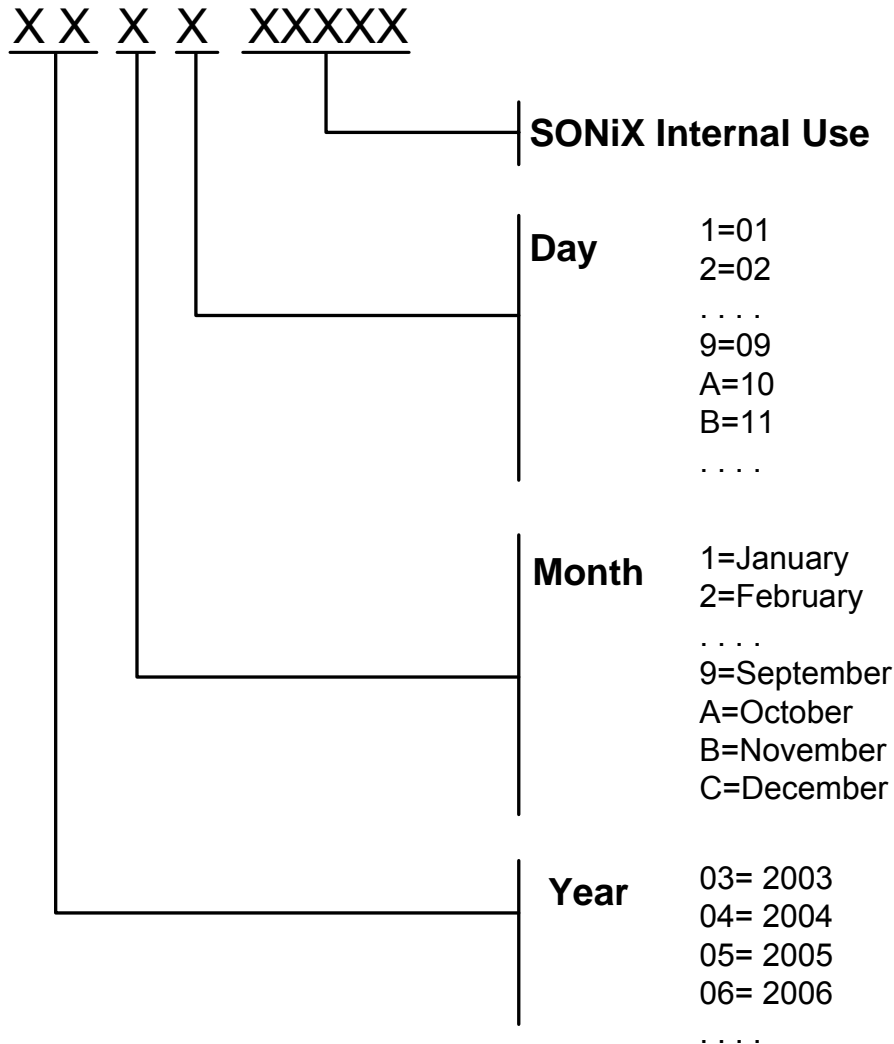


16.3 命名举例

名称	ROM 类型	器件 (Device)	封装形式	温度范围	封装材料
SN8P2808QG	OTP	TA01	LQFP	0°C~70°C	绿色封装 (Green Package)
SN8P2808QB	OTP	TA01	LQFP	0°C~70°C	无铅封装 (PB-Free Package)

16.4 日期码规则

SONiX 的日期码规则共有 8~9 个字符，后 4（5）个字符是指 SONiX 的内部使用编号，前 4 个则是指封装的日期，包括年/月/日。如下图所示：



SONiX 公司保留对以下所有产品在可靠性，功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。SONiX 不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，SONiX 的产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何 SONiX 产品的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将 SONiX 的产品应用于上述领域，即使这些是由 SONiX 在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接产生的律师费用，并且用户保证 SONiX 及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。

总公司:

地址：台湾新竹县竹北市台元街 36 号 10 楼之一

电话：886-3-5600-888

传真：886-3-5600-889

台北办事处:

地址：台北市松德路 171 号 15 楼之 2

电话：886-2-2759 1980

传真：886-2-2759 8180

香港办事处:

地址：香港新界沙田沙田乡宁会路 138 # 新城市中央广场第一座 7 楼 705 室

电话：852-2723 8086

传真：852-2723 9179

松翰科技（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2-B 栋 2 层

电话：86-755-2671 9666

传真：86-755-2671 9786

技术支持:

Sn8fae@SONiX.com.tw